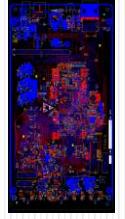
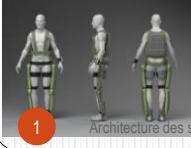




Architecture des systèmes embarqués

EISTI
2015 – 2016
Christophe Brunschweiler




1 Architecture des systèmes embarqués C. Brunschweiler

Objectifs du cours

- **Comprendre**
 - Les spécificités des systèmes embarqués
 - Le fonctionnement intrinsèque des « ordinateurs »
 - L'organisation interne des « ordinateurs »
 - La représentation des données
 - L'exécution des programmes
- **Connaître**
 - Les différentes familles de micros utilisés dans l'embarqué
 - Certains protocoles intra cartes
- **Etre capable de**
 - Lire une datasheet de composant électronique (micro / périphérique)
 - Lire un schéma électronique d'un système embarqué
 - Mettre en œuvre un environnement de cross compilation (Eclipse / GCC)
 - Analyser un système embarqué réalisé à partir de composants COTS

2

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Déroulement du thème « ARCHI »

- 8 séances
 - 3h30 chacune
 - 13h30 – 17h00
 - De la théorie, mais pas uniquement...
- Du mardi 22 septembre au mardi 10 novembre
- Un examen final
 - Durée: 2 heures sur table
 - Documents interdits (en tout cas pour la première partie...)
 - Date: mercredi 2 décembre

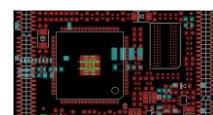
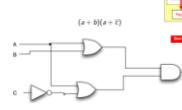
3

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Approche et progression

- Après une introduction générale aux systèmes embarqués et des rappels historiques et théoriques sur l'architecture des « ordinateurs », approche micro-macro des systèmes électroniques embarqués.



4

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Organisation des 8 séances

- Séances 1, 2 et 3
 - Introduction
 - Historique des « ordinateurs »
 - Rappels théoriques
 - Diversité des « puces électroniques »
- Séances 4 et 5
 - Etude de quelques familles de micros (des plus basiques aux plus complexes)
- Séance 6
 - Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
 - Présentation de quelques protocoles intra-cartes
- Séance 7
 - Etude de quelques cartes électroniques et des interfaces avec le monde physique
 - Principes de conception des systèmes embarqués
- Séance 8
 - Cas concret: analyse de plusieurs systèmes embarqués



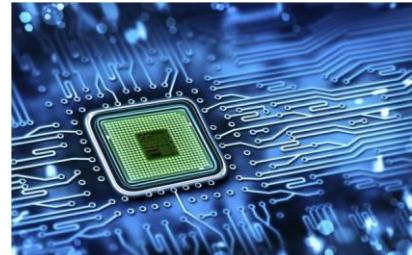
5

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



6

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Avant toute chose...



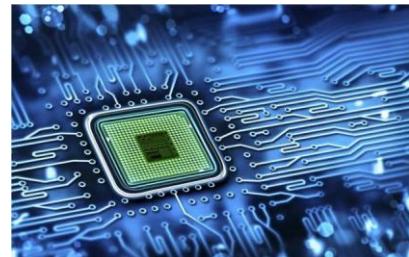
7

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- **Introduction**
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



8

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Introduction

- Un système embarqué, c'est quoi?
- Principales caractéristiques des SE
- Principaux domaines d'application des SE
- Le marché des systèmes embarqués
- Le futur des systèmes embarqués

9

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Systèmes / logiciels embarqués?? Embedded systems / software ??

- « **Embedded** »: notion différente selon les personnes
 - Pour le « commun des mortels »
 - ?!?!?
 - Pour un développeur Web:
 - Un téléphone portable (même un smartphone...) est un système embarqué.
 - Pour un développeur de firmware sur cible 8 bits avec qq kB de ROM:
 - Tout ce qui dispose d'un OS n'est plus vraiment très « embedded »



10

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Systèmes embarqués: de quoi parle t'on exactement?

- Un système embarqué n'est pas forcément:

- mobile,
- petit,
- caché,
- puissant (ou non puissant),
- complexe,
- alimenté par batterie,
- économe en énergie,
- cher (ou bon marché),
- spécifique,
- industriel,
- ...



11

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Définition « Embedded System »

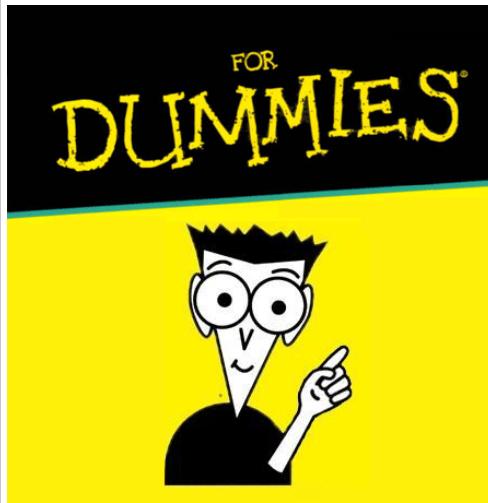
- Tout système conçu **pour résoudre un problème ou une tâche spécifique / dédié** mais n'est pas un ordinateur d'usage général.
- Les **parties matérielle et logicielle sont intimement liées** et noyées dans le matériel et ne sont pas discernables comme un environnement de travail classique de type PC.
- Système électronique et informatique **autonome** possédant des **entrées-sorties spécifiques** (pour la plupart, liées à des grandeurs ou des phénomènes **physiques**).
- Composante primordiale d'un système plus large ou une machine dont l'objectif est de **commander, contrôler et superviser** ce système.

12

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

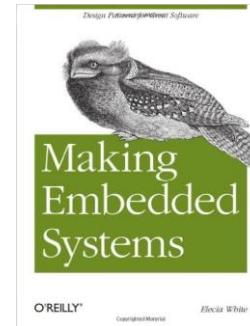
Embedded systems for dummies...



13

Architecture des systèmes embarqués

« Embedded systems are things like microwaves or automobiles that runs software but aren't computers ».



C. Brunschweiler

Principales caractéristiques des SE

- Encombrement mémoire
- Consommation d'énergie
- Poids et volume
- Criticité / Fiabilité / Tolérance aux fautes
- Mobilité
- Communications
- Interfaçage avec monde physique
- Contraintes environnementales
- Contraintes temps réel
- Coûts
- MCO
- ...



14

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Principaux domaines d'application des SE

- Transports
 - Aéronautique
 - Automobile / Camions / Machinisme agricole
 - Ferroviaire
 - ...
- Spatial
- Militaire / Défense
- Réseaux / Télécommunications
- GTB / Domotique / Bâtiments
- Distribution et gestion de l'énergie
- Médical
- Terminaux de paiement
- Consumer electronics
- Robotique
- ...



15

Architecture des systèmes embarqués

Le marché des systèmes embarqués (1/3)

- En France:
 - 76 000 entreprises (dont 13 000 purs spécialistes)
 - 387 500 emplois (220 000 en 2007)
 - CA de 73 Milliards € en 2013
 - 9% des offres d'emploi APEC
 - 41 000 créations de postes d'ici 2017

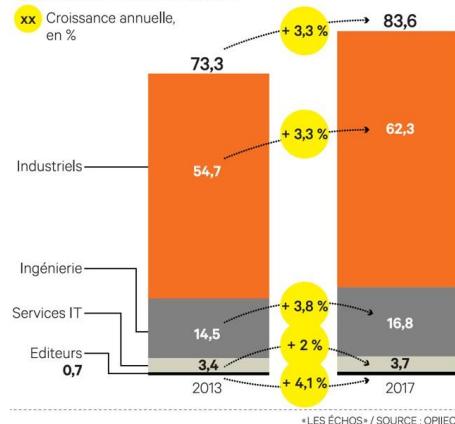
Source: les échos, 7/05/2015

- Selon IDC, le marché des systèmes embarqués "intelligents" dépassera les 1 000* milliards de dollars en 2019

Source: www.lembarque.com, 20/10/2014

Le marché des systèmes embarqués

Chiffre d'affaires en milliards d'euros



16

Architecture des systèmes embarqués *: 755 milliards \$ actuellement

C. Brunschweiler

Le marché des systèmes embarqués (2/3)

	Unit Chip Shipments (millions)	2012	2017	2020	2012-2020 Chip CAGR
Consumer/ Home	Mobile	4,800	9,100	10,800	12%
	Home	1,100	2,400	2,400	12%
	Home Networking	650	850	900	5%
Enterprise	Servers	40	50	65	7%
	Enterprise Networking	600	800	900	6%
	Storage	700	1,100	1,400	10%
Emb.	Internet-of-Things	760	2,000	3,000	22%
	Other Embedded	16,500	22,000	24,000	5%
Other	2,300	3,300	4,300	9%	
Total	27,000	41,000	48,000	9%	

Source:
Gartner, IDC, SIA, and
ARM estimates

17

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Le marché des systèmes embarqués (3/3)



So let us consider the highlights of the embedded system market

- \$852bn Total embedded market 12% CAGR
- \$113bn CPU embedded Market
- \$3.31Bn packaged embedded software 7.1% CAGR (\$6.5Bn in 2015)
- 10bn processors ship annually (98% embedded)
- 880k embedded software engineers globally 7% CAGR
- 40% of development projects behind schedule
- Shift to software as the critical and value creating element
- 50%+ of development costs relate to the software and its growing
- Professional growth is highest for development, test and QA engineers
- Total market for embedded s/w engineering \$50bn (90% Labour \$45bn, License & other \$5bn)

18

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://fr.slideshare.net/Declanka/note-16-embedded-advantage-1-0> C. Brunschweiler

SE: Technology drivers and enablers

- Toujours plus de **performances** (nombre d'opérations / quantité de données manipulées)
- Gagner en **autonomie** (= autonomous)
- Gagner en **consommation** énergétique
- Toujours plus de **connectivité**
- Améliorer la **réutilisation** et le **partage** (= bannir le propriétaire)
- Assurer la **sûreté** et la **sécurité**
- Toujours plus de **fiabilité**

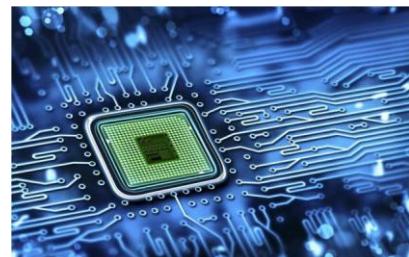
19

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://fr.slideshare.net/Declanka/note-16-embedded-advantage-1-0> C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- **Un peu d'histoire...**
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



20

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Un peu d'histoire...

D'où viennent les « ordinateurs »?

Quelques dates clés

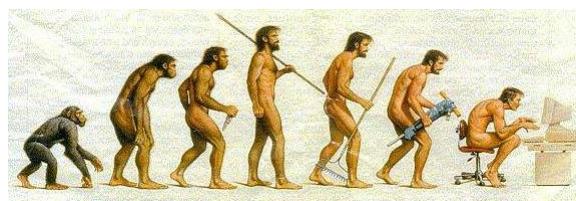
Et du côté des systèmes embarqués...

21

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

D'où viennent les « ordinateurs »?



- L'ordinateur est né du besoin de calculer

- Toujours plus complexe
- Toujours plus vite

→ Automatisation des calculs



22

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage

23

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- **1 642: Pascal invente la pascaline**
- **1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage**



Une Pascaline permet d'additionner et de soustraire deux nombres d'une façon directe et de faire des multiplications et des divisions par répétitions.

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pascaline>



Le but de la machine à différence de Babbage est de calculer les polynômes en utilisant une méthode de calcul dite méthode des différences.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage

24

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- 1 904: Invention du tube à vide

25

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- **1 904: Invention du tube à vide**



Tube à vide (= tube électronique ou lampe)

26

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- 1 904: Invention du tube à vide
- 1 937: Article d'Alan Turing sur la calculabilité: machines de Turing
- 1 943: Création du ASCC Mark 1 (Harvard - IBM) : Automatic Sequence-Controlled Calculator
- 1 946: Construction de l'ENIAC

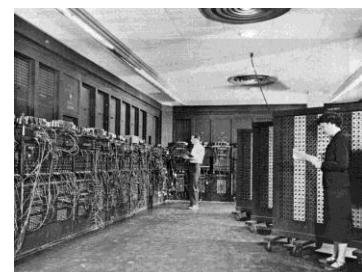
27

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

ENIAC: Electronic Numerical Integrator Analyser and Computer

- 17 468 tubes à vide
- 7 200 diodes à cristal
- 1 500 relais
- 70 000 résistances
- 10 000 condensateurs
- 5 millions de soudures faites à la main
- 30 tonnes
- 167 mètres carrés
- Consommation 150 kilowatts
- Puissance de calcul*:
 - 1 ms pour multiplier 2 nombres de 10 chiffres
 - 3 secondes pour calculer une trajectoire de tir



Replacing a bad tube whilst checking among ENIAC's 20,000 possibilities.

28

Architecture des systèmes embarqués https://fr.wikipedia.org/wiki/Electronic_Numerical_Integrator_Analyser_and_Computer C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du boulier au premier transistor

- 500 av JC: Apparition des bouliers et abaques
- 1 632: Invention de la règle à calcul
- 1 642: Pascal invente la pascaline
- 1 833: Machine(s) à différence de Charles Babbage
- 1 854: Publication par Georges Boole d'un ouvrage sur la logique (algèbre booléenne)
- 1 904: Invention du tube à vide
- 1 937: Article d'Alan Turing sur la calculabilité: machines de Turing
- 1 943: Création du ASCC Mark 1 (Harvard - IBM) : Automatic Sequence-Controlled Calculator
- 1 946: Construction de l'ENIAC
- 1 947: Invention du transistor (Bell)

29

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)

30

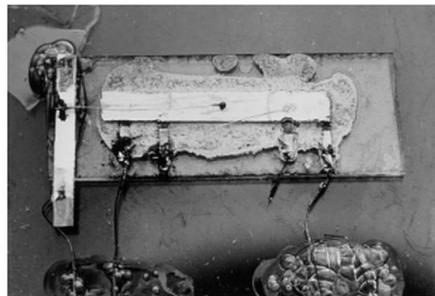
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- **1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)**
- **1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)**



Le premier circuit intégré chez Texas (1958) (Texas Instruments Incorporate).

31

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- **1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)**
- **1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)**
- **1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)**

32

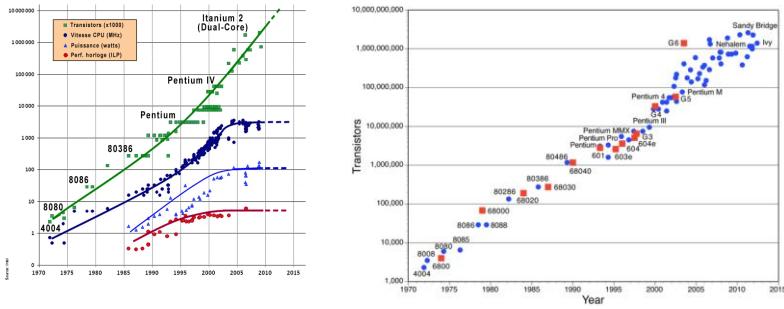
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
 - 1958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
 - **1965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)**



Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
 - 1958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
 - 1965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
 - 1969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
 - 1971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008

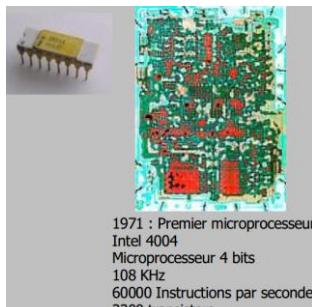
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- **1971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008**



35

Architecture des systèmes embarqués

8008 Microprocessor

- Introduced: April 1972
- Developed in tandem with the 4004
- Chip size: 10 kilobits
- Chip performance: 80 KIPS (millions of instructions per second)
- Transistor count: 3500 (10 microm)
- Circuit line size: 10 microns
- Bus width: 8 bits
- Addressable memory: 16 bytes
- The 8008 microprocessor was originally built on 2" wafers.
- The 8008 was as powerful as the 4004. A 1974 article in Radio Electronics referred to it as "the device that made the Micro-8, which became the 8008. The Mask-8 is known as one of the first computers for the home -- one that by today's standards was difficult to build, maintain and operate."



C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080

36

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Altair 8800 de MITS

- Constructeur : MITS
- Modèle : Altair 8800
- Date de lancement : janvier 1975
- Pays d'origine : États-Unis
- Prix : 400 dollars en kit, 600 dollars monté
- Processeur Intel 8080 et 8080 A
- Vitesse : 2 MHz
- Mémoire vive : 256 octets extensible à 64 ko
- ROM : optionnelle
- Sauvegarde optionnelle : lecteur de bande perforée, de cassette, ou disquette 5.25 pouces
- Extension : 4 slots de carte mère extensible à 16 slots total
- Bus : S-100
- Vidéo : jeux de diodes électroluminescentes sur la face avant
- Clavier : jeux d'interrupteurs sur la face avant
- Port I/O : série et parallèle
- Système d'exploitation : CP/M, MS-DOS, Altair Disk BASIC



37

Architecture des systèmes embarqués

https://fr.wikipedia.org/wiki/Altair_8800

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080
- 1976 / 1977: Apple I (200 p) puis Apple II (produit jusqu'en 1988)

38

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Apple I et Apple II



39

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Du premier ordinateur à l'IBM PC et MS-DOS...

- 1 955: Premier ordinateur à transistors (TRADIC – Bell)
- 1 958: Premier circuit intégré (Texas Instrument)
- 1 965: G. Moore énonce la loi qui porte son nom (loi de Moore)
- 1 969: Système d'exploitation MULTICS puis UNIX (Bell)
- 1 971 / 1972: 1er microprocesseur, le 4004 d'Intel puis le 8008
- 1 972: Micro-ordinateur Micral (R2E, rachetée ensuite par Bull)
- 1 973: Langage C pour le développement d'Unix
- 1 974: Premier microprocesseur Motorola: 6800
- 1 975: Micro-ordinateur Altair 8800 (MITS), à base d'Intel 8080
- 1 976 / 1 977: Apple I (200 p) puis Apple II (produit jusqu'en 1988)
- 1 981: IBM PC et MS-DOS

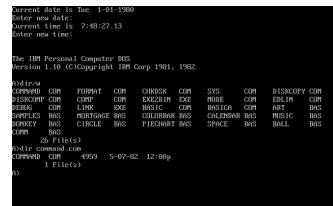
40

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

IBM PC et MS-DOS

- Date de sortie: 1981
 - Fin de production: 1985
 - Environnement:
 - lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 de 160 ko
 - ports ISA
 - Système d'exploitation: PC-DOS / MS-DOS
 - Processeur: Intel 8088
 - Mémoire: 16 ko extensible à 256 ko
 - Écran monochrome en 25 lignes de 80 caractères
 - Résolution: 320x200



41

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Quelques dates clés

Des protocoles TCP/IP au milliard de sites Web...

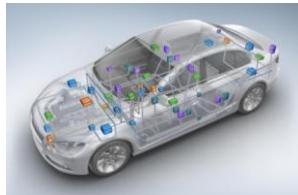
- 1 982: Définition du protocole TCP/IP et du mot Internet
 - 1 983: Création du C++
 - 1 984: Sortie du Macintosh et de Mac OS
 - 1 989: Invention du World Wide Web
 - 1 991: Premier noyau Linux 0.01
 - 1 993: Mosaic, le premier navigateur web
 - 1 995: Création du langage de programmation Java
 - 1 996: Première version de la norme USB
 - 2 000: Premier Baladeur MP3 à disque dur (Archos)
 - 2 003: le nombre d'utilisateurs Linux est estimé à 18 millions
 - 2 007: Premier Iphone
 - 2 009: Première tablette sous Android
 - 2 011: Les ventes de smartphones dépassent celles de PC
 - 2 014: Le nombre de sites web dans le monde dépasse le milliard

42

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Et du côté des systèmes embarqués...



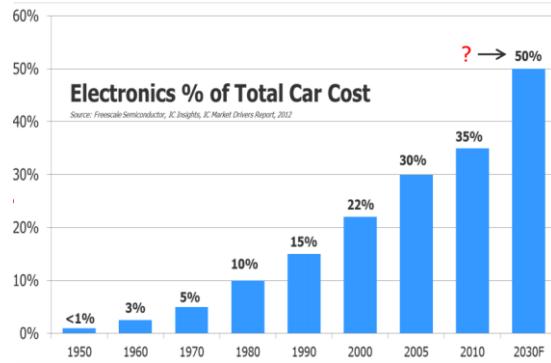
Platform Golf IV (1998) | Platform Golf V (2003) | Platform Golf VI (2010)



17 ECUs
2 CANs
147 CAN-Messages
434 CAN-Signals

35 ECUs
5 CANs, 3 LINs
307 CAN-Messages
2669 CAN-Signals

49 ECUs
5 CANs, 7 LINs
704 CAN-Messages
6516 CAN-Signals

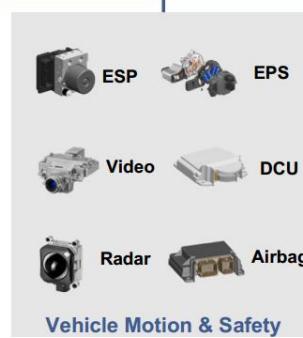
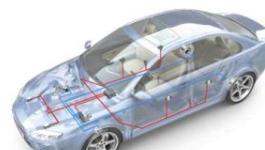


43

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Vehicle domains and main components



Source: Bosch

44

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Evolution des fonctions électroniques dans l'automobile

	1960	1970	1980	1990	2000	2010
Drivetrain	• Ignition		• Fuel Injection	• Enginecontrol Otto	• Valve control • Diesel pump	• FSI • Pumpe-Düse-ECU • 32bit Controller
					• Slip control	• electromagn. Valves? • hybrid
Chassis			• ABS	• ESP • Bremsassistent	• elektrohydr. Brake • brake-by-wire? • Autom. Cruise Control • ACC Stop+go • Lenkhilfe • Überlagerungsslenkung • skyhook-control • Wankausgleich	• autom.emerg. stop • UVF? • steer-by-wire?
				• controlled Damping		
Safety			• Airbag		• 2step Airbags • byteflight • precrash	• Pedestrian Protect.
Comfort			• Climate control		• Keyless Entry • Xenon-lights	• advanced frontlighting • 2Motor-Wiper
Power+Wirung	• intervall Wiper		• CAN		• D2B • watercooled Generator • elektron. ZE	• MOST,LIN • TTP/Flexray • Startergenerator • APUs • power module • 42V?
Information	• 12V			• Sound systems • Trip computer	• TV • Satellite radio • GSM • GPS Navigation	• Infotainment • DAB • bluetooth • UMTS • Internet • Veh.-Veh.-Comm.

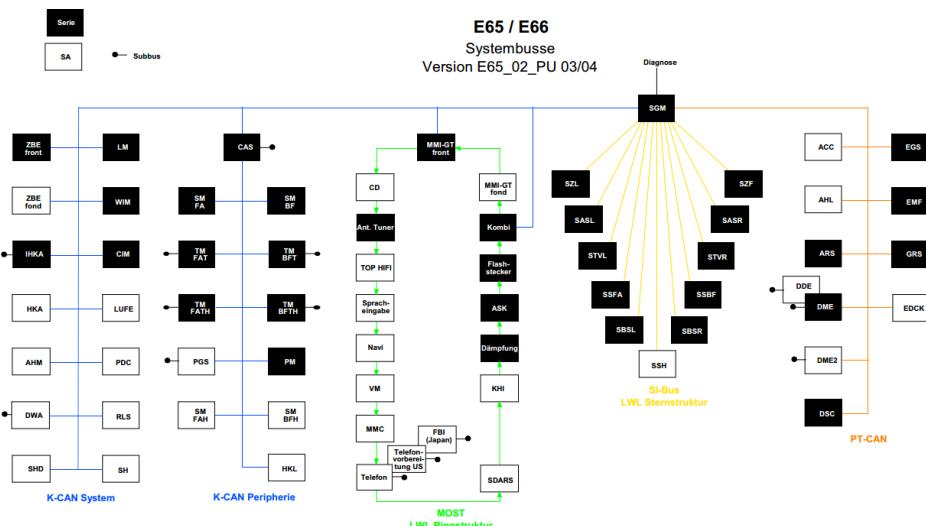
45

Architecture des systèmes embarqués

Source: UNIKASSEL
VERSITÄT

C. Brunschweiler

Exemple d'architecture EE d'un véhicule



46

Architecture des systèmes embarqués

Source: BMW

C. Brunschweiler

Une électronique omni présente...

VW Phaeton:

- 11.136 electrical parts in total
- communication:
 - **61 ECUs in total**
 - external diagnosis for 31 ECUs via serial communication
 - optical bus for high bandwidth Infotainment-data
 - **sub-networks** based on proprietary serial bus
 - **35 ECUs** connected by **3 CAN-busses**
- sharing
 - appr. **2500 signals**
 - in **250 CAN messages**



Source: VW

47

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Un véhicule plein de superlatifs

Example: 2014 Mercedes S Class



- Maximum network ECU connections: 10 for FlexRay, 73 for CAN and 61 for LIN
- Approximately 200 microprocessors
- Up to 65 million lines of code, 30 million for the multimedia system alone
- Four network gateways: EES, the emissions ECU, CPC, the central powertrain controller; the telematics head unit; and ESP, the electronics stability program ECU
- Base vehicles employ 1,376 wires with a total length of 2,474 meters. A fully optioned vehicle requires 2,385 wires, with a total length of 4,293 meters.
- 500 LEDs are deployed, no light bulbs
- 100 motors in the interior
- 156 buttons and switches in the interior
- The price for the S 350 BlueTEC short wheelbase diesel S-Class starts at €79,789.50.
- Equipped with a gasoline engine, the long wheelbase S 500 starts at €107,635.50.

Maximum network ECU connections:
10 for FlexRay, 73 for CAN and 61 for LIN

Approximately 200 microprocessors

Up to 65 million lines of code, 30 million for the multimedia system alone

Base vehicles employ 1,376 wires with a total length of 2,474 meters. A fully optioned vehicle requires 2,385 wires, with a total length of 4,293 meters.

500 LEDs are deployed, no light bulbs

100 motors in the interior

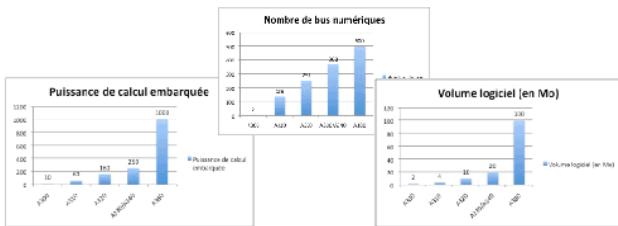
Source: The Hansen Report On Automotive Electronics, Jul 2013

48

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Et dans l'aéronautique?



- L'avionique des Airbus A310 en 1980 représentait 4 Mo de codes, s'appuyant sur 77 calculateurs et 136 bus numériques.
- En 1990, sur l'A340, le code faisait 20 Mo, s'appuyant sur 115 calculateurs et 368 bus numériques.
- Les systèmes embarqués de l'A380 comprennent 100 millions de lignes de codes

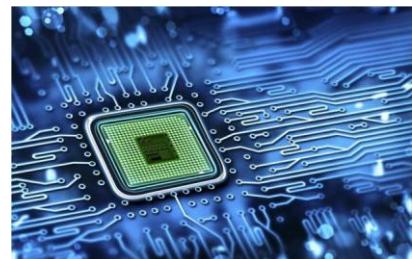
49

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- **Rappels théoriques**
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



50

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rappels théoriques

- La représentation des nombres
- La représentation des nombres en mémoire
- Traitements mathématiques (ex: l'additionneur)
- L'unité de traitement
- L'architecture de Von Neuman
- L'architecture de Harvard
- Le traitement des instructions
- Notion de jeu d'instructions
- Assembleur et langage machine
- Les jeux d'instruction RISC vs CISC
- Le pipelining
- Mémoires au pluriel... (ROM, RAM, Registres, Cache, Modes d'adressage, MMU, la pile, ...)
- Les interruptions

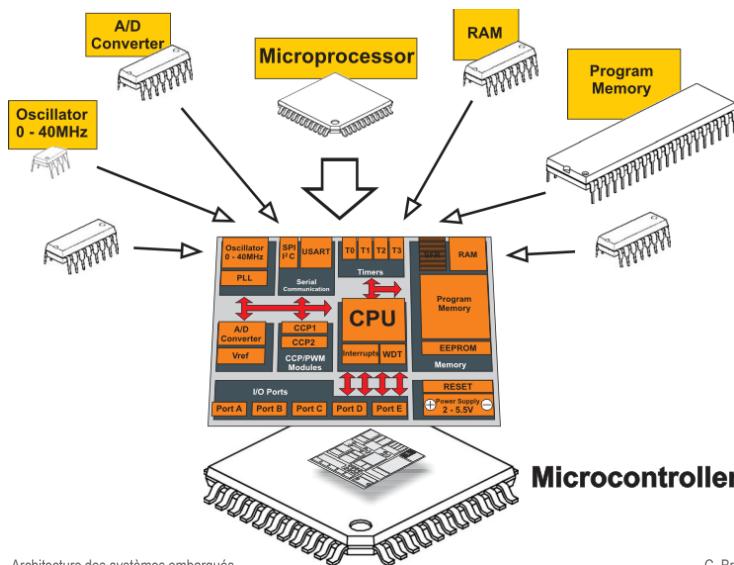
51

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Préambule

Microprocesseur vs Microcontrôleur



52

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La représentation des nombres

Système binaire

- Toutes les informations sont représentées sous forme **binaire**
- Le **codage des informations** est la fonction établissant une correspondance entre la représentation externe de l'information (e.g., A, 36, une image, un son) et sa représentation interne qui est une suite de bits (e.g., 01000001, 100100, ...)
- Le **système binaire** est le système de numérotation utilisant la **base 2**.

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	0	1	1	0	0

- Un « mot » de n bits permet de représenter **2^n possibilités**

53

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La représentation des nombres

Codage des données numériques - Entiers positifs ou nuls

Tout nombre entier positif (de n chiffres a_i) peut être représenté, en base b , par une expression de la forme :

$$x = a_{n-1} * b^{n-1} + a_{n-2} * b^{n-2} + \dots + a_1 * b^1 + a_0 * b^0$$

Additionaler les puissances de 2 correspondants aux bits de valeur 1.

$$101001111 = 2^8 + 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 256 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 335$$

Attention au poids !

- **bit de poids faible** : le bit ayant la moindre valeur (i.e., celui de droite)
- **bit de poids fort** : le bit ayant la plus grande valeur (i.e., celui de gauche)

54

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La représentation des nombres

Codage des données numériques - Entiers négatifs

- Plusieurs façons de représenter un nombre négatif
 - Valeur absolue signée
 - Complément à 1
 - Complément à 2
- Exemples (codage du nombre -6 = 0110):
 - Valeur absolue signée: 1110
 - Complément à 1: 1001
 - Complément à 2: 1010
- Dans les ordinateurs, c'est la représentation en **complément à 2** qui a été choisie.

55

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La représentation des nombres

Codage des données numériques - Nombres fractionnaires

- Représentation de la virgule:
 - Virgule fixe:** nombre fixe de chiffres après la virgule

Exemple : $(25, 75)_{10} = (11001, 110)_2$

Sur 10 bits (7 partie entière, 3 partie décimale binaire) :

0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Virgule flottante:** la position de la virgule n'est pas fixe.

→ Voir norme IEEE 754

56

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La représentation des nombres en mémoire

Little endian / big endian

Little/Big Endian

- Petit/Gros boutiste (étymologie : voyage de Gulliver)
- exemple : la valeur 433=0x01B1 nécessitant 2 octets en mémoire
- Big endian : most significant bit (MSB : 01h) en premier
- Little Endian : least significant bit (LSB : B1h) en premier

Little-Endian (x86,arm)

adresse mémoire	00	01
	B1	01

Big-Endian (powerpc,arm,mips)

adresse mémoire	00	01
	01	B1

- Protocole IP : big endian (pour tous, interopérabilité)

Source: Loïc Cuvillon

57

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Traitements mathématiques

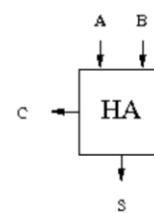
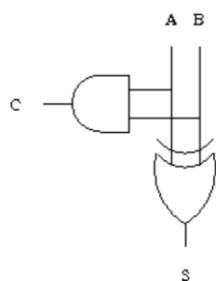
Additionneur

- Semi-additionneur

Entrées		Sorties	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \wedge B$$



58

Architecture des systèmes embarqués

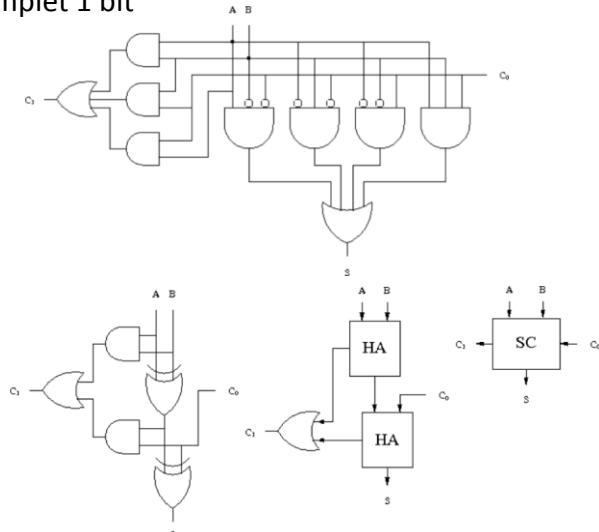
C. Brunschweiler

Traitements mathématiques

Additionneur

- Additionneur complet 1 bit

Entrées		Sorties		
A	B	C_0	C_1	S
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	1	1	1



59

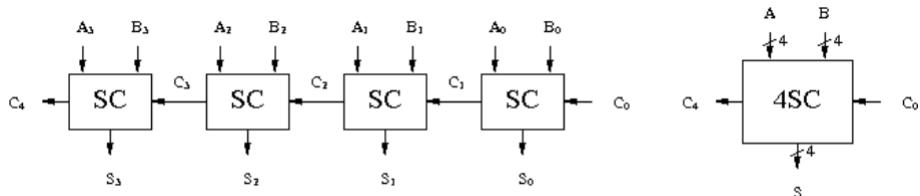
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Traitements mathématiques

Additionneur

- Additionneur à propagation de retenue



Additionneur 4 bits

60

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Traitements mathématiques

Calcul des indicateurs

Indicateur N (pour Négatif)

Il indique si le résultat est négatif. Comme les entiers sont représentés en compléments à 2, il est égal au bit de poids fort du résultat.

Indicateur Z (pour Zéro)

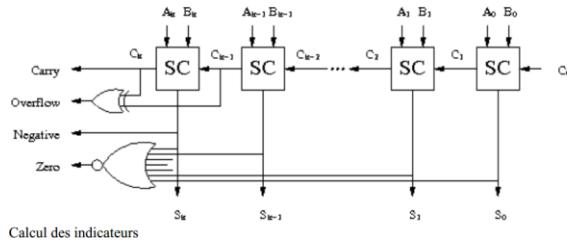
Il indique si le résultat est égal 0. Il est donc égal au complémentaire du *ou logique* (c'est-à-dire *un nor*) de tous les bits du résultat.

Indicateur C (pour Carry)

Il indique si l'opération a provoqué une retenue. Il est peut donc uniquement être positionné par les opérations arithmétiques. Il est mis à 1 lorsqu'il y a une retenue. Ceci correspond à un débordement pour une addition de nombres non signés.

Indicateur O (pour Overflow)

Il indique un débordement lors d'une addition de nombres signés. Ce débordement intervient lorsque la somme de deux nombres positifs est supérieure à 2^{k-1} ou lorsque la somme de deux nombres négatifs est inférieure à $-2^{k-1}-1$. Cet indicateur est égal au *ou exclusif* $C_k \oplus C_{k-1}$ des deux dernières retenues.



Calcul des indicateurs

61

Architecture des systèmes embarqués

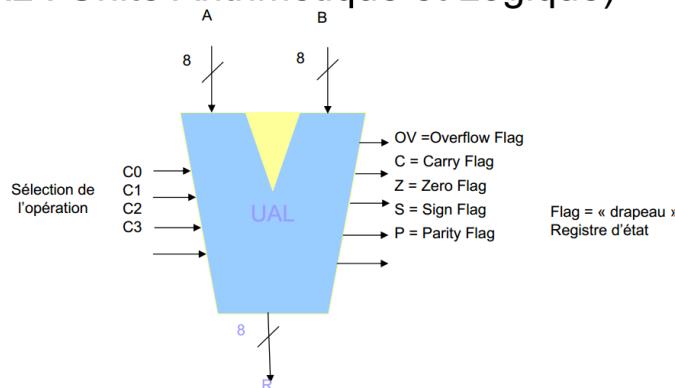
Source: Olivier Carton

C. Brunschweiler

L'unité de traitement

- ALU ou UAL: regroupe l'ensemble des traitements pouvant être appliqués à des données

UAL : Unité Arithmétique et Logique)



Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

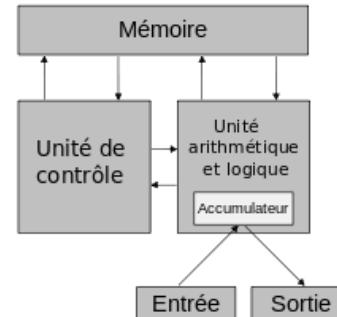
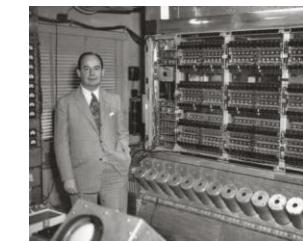
C. Brunschweiler

L'architecture de Von Neumann

- Du nom de John von Neumann, ayant participé à la construction de l'ENIAC.
- Proposition, en 1945 d'une architecture à base de 4 sous ensembles:
 - **l'unité arithmétique et logique (UAL)** ou unité de traitement, qui effectue les opérations de base ;
 - **l'unité de contrôle**, qui est chargée du séquençage des opérations ;
 - **la mémoire**, qui contient à la fois les données et le programme qui indique à l'unité de contrôle quels calculs faire sur ces données. La mémoire se divise en mémoire vive (programmes et données en cours de fonctionnement) et mémoire de masse (programmes et données de base de la machine) ;
 - **les dispositifs d'entrées-sorties**, qui permettent de communiquer avec le monde extérieur.
- C'est l'architecture la plus utilisée dans les micro-processeurs (contrôleurs)!

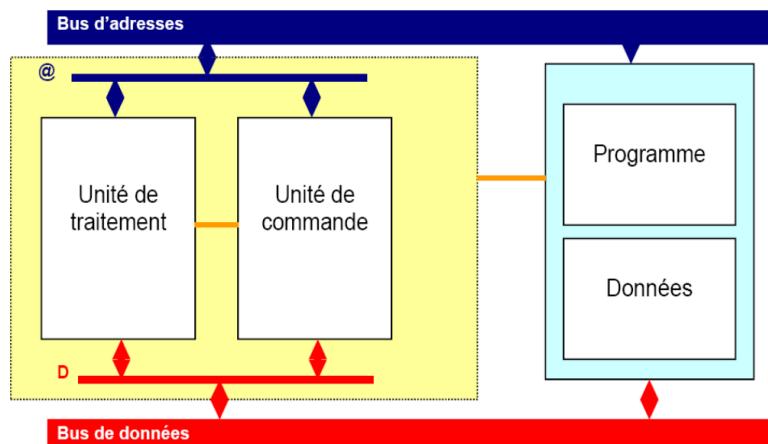
63

Architecture des systèmes embarqués



C. Brunschweiler

L'architecture de Von Neumann



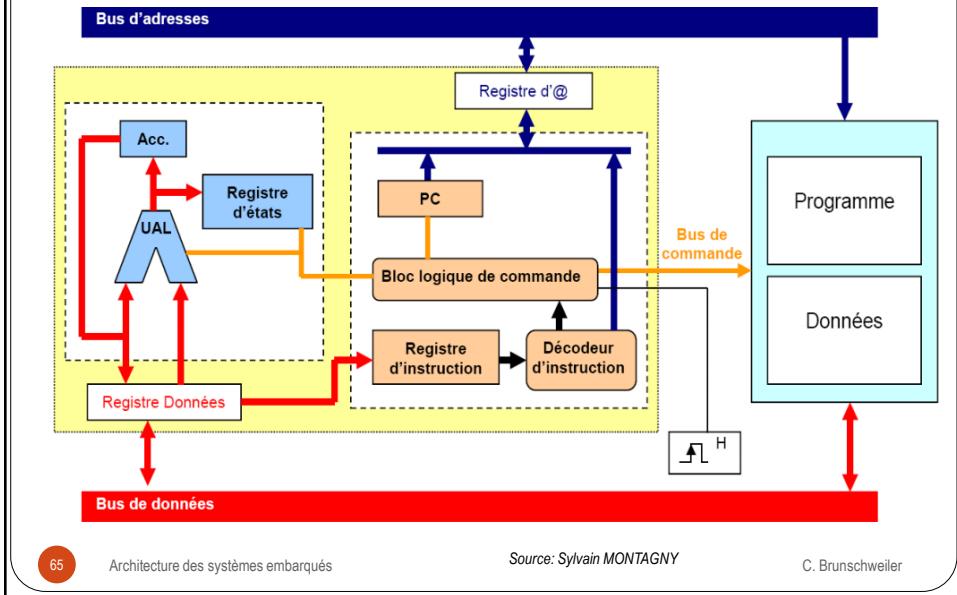
64

Architecture des systèmes embarqués

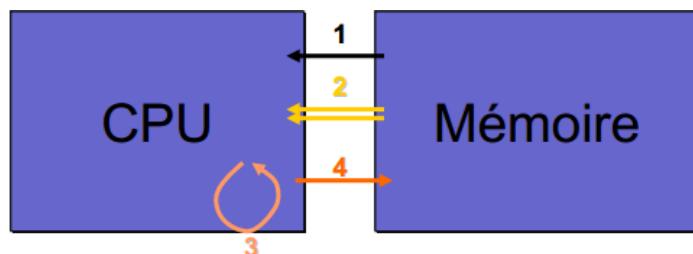
Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

L'architecture de Von Neumann



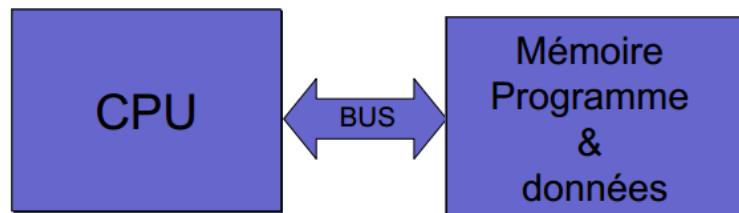
Fonctionnement basique d'une opération de calcul



- (1) Charger une instruction depuis la mémoire
- (2) Charger les opérandes depuis la mémoire
- (3) Effectuer les calculs
- (4) Stocker le résultat en mémoire

L'architecture

Von Neuman



- Un seul chemin d'accès à la mémoire
 - Un bus de données (programme et données),
 - Un bus d'adresse (programme et données)
- Architecture des processeurs d'usage général
- Goulot d'étranglement pour l'accès à la mémoire

67

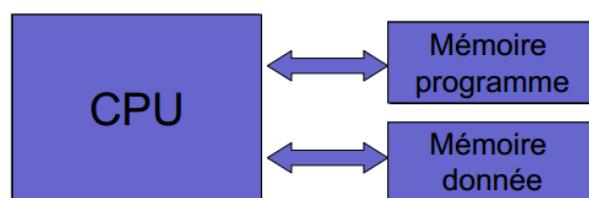
Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

L'architecture

Harvard



- Séparation des mémoires programme et données
 - Un bus de données programme,
 - Un bus de données pour les données,
 - Un bus d'adresse programme,
 - Un bus d'adresse pour les données.
- Meilleure utilisation du CPU :
 - Chargement du programme et des données en parallèle

68

Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Le traitement des instructions

Exemple d'instruction

- Instruction Addition :

Accumulateur = Accumulateur + Opérande

Correspond à l'instruction ADD A,#2

Instruction (16 bits)	
Code opératoire (5 bits)	Champ opérande (11 bits)
ADD A	#2
11001	000 0000 0010

Cette instruction est comprise par le processeur par le mot binaire :

11001 000 0000 0010 = code machine

69

Architecture des systèmes embarqués

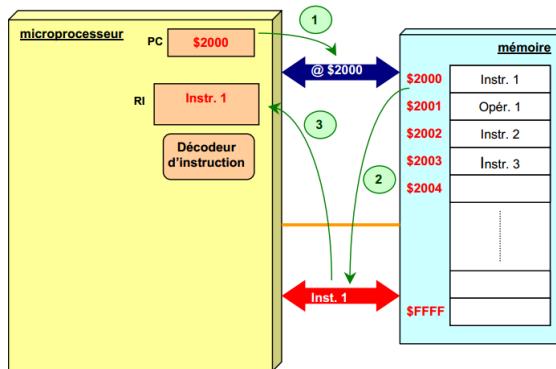
Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Le traitement des instructions

Phase 1 : Recherche de l'instruction en mémoire

- La valeur du PC est placée sur le bus d'adresse par l'unité de commande qui émet un ordre de lecture.
- Après le temps d'accès à la mémoire, le contenu de la case mémoire sélectionnée est disponible sur le bus des données.
- L'instruction est stockée dans le registre d'instruction du processeur.



70

Architecture des systèmes embarqués

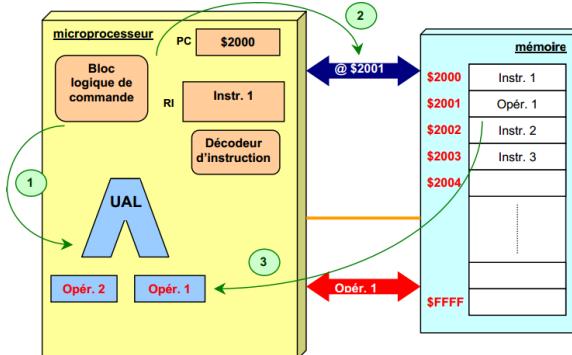
Source: Sylvain MONTAGNY & T. Dumartin

C. Brunschweiler

Le traitement des instructions

Phase 2 : Décodage et recherche de l'opérande

- L'unité de commande transforme l'instruction en une suite de commandes élémentaires nécessaires au traitement de l'instruction.
- Si l'instruction nécessite une donnée en provenance de la mémoire, l'unité de commande récupère sa valeur sur le bus de données.
- L'opérande est stocké dans le registre de données.



Architecture des systèmes embarqués

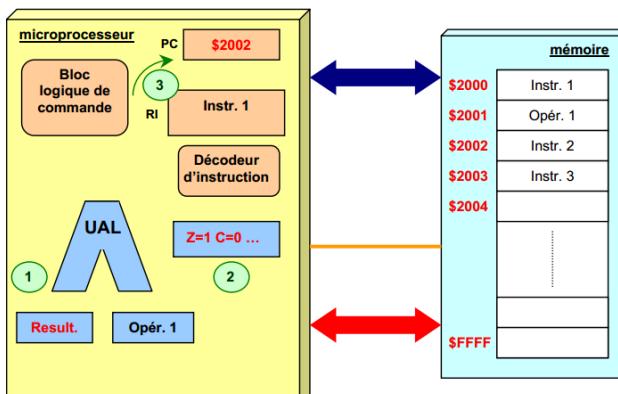
Source: Sylvain MONTAGNY & T. Dumartin

C. Brunschweiler

Le traitement des instructions

Phase 3 : Exécution de l'instruction

- Le séquenceur réalise l'instruction.
- Les drapeaux sont positionnés (registre d'état).
- L'unité de commande positionne le PC pour l'instruction suivante.



Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY & T. Dumartin

C. Brunschweiler

Notion de jeu d'instructions

- Le jeu d'instructions décrit l'ensemble des opérations élémentaires que le processeur peut exécuter.
- Les instructions peuvent être classées en 4 groupes
 - Transfert de données** (charger ou sauver en mémoire, etc...)
 - Opérations arithmétiques** (addition, soustraction, etc...)
 - Opérations logiques** (ET, OU, comparaison, etc...)
 - Contrôle de séquence** (branchements, tests, etc...)
- Chaque instruction peut être associée à un ou plusieurs **modes d'adressage**, par exemple:
 - Adressage de registre
 - Adressage immédiat
 - Adressage direct
- Chaque instruction nécessite un certain nombre de **cycles d'horloges** pour s'effectuer.

73

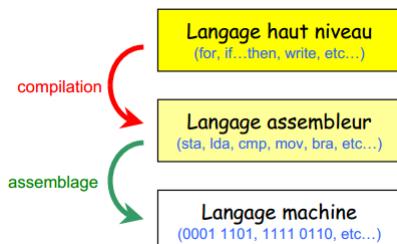
Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Assembleur et langage machine

- Le langage assembleur est le plus proche du langage machine.
- Chaque processeur (famille de processeurs) possède son propre langage assembleur.
- Exemple (ARM):



```

MOV    r3,#15    @ r3 <- 0x0000000F
MOV    r4,#0x2E    @ r4 <- 0x0000002E
MOV    r0,r3    @ r0 <- r3 = 0x0000000F
MOV    r1,r4    @ r1 <- r4 = 0x0000002E
  
```

74

Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Performance d'un processeur



- La puissance d'un processeur se caractérise par le nombre d'instructions qu'il est capable de traiter par seconde.
- On définit alors:
 - Le **CPI** (Cycle Par Instruction)
 - Nombre moyen de cycles d'horloge nécessaire pour l'exécution d'une instruction
 - Le **MIPS** (Millions d'Instructions Par Seconde)
 - Puissance de traitement du processeur

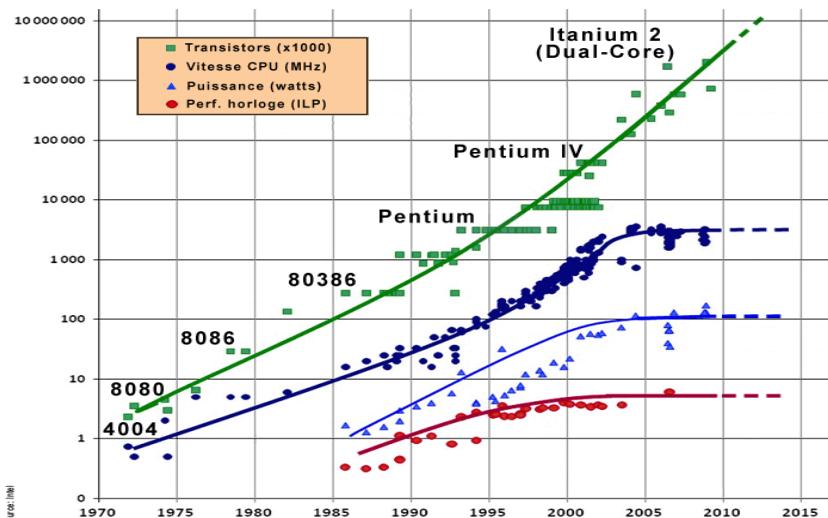
$$\text{MIPS} = \frac{F_H}{\text{CPI}} \quad \text{avec } F_H \text{ en MHz}$$

75

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Augmentez la puissance ne passe pas que par l'augmentation de la fréquence d'horloge...

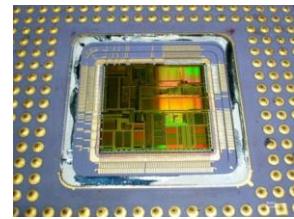


76

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

RISC vs CISC



- Il existe deux grandes familles au niveau des jeux d'instructions

(ISA = Instruction Set Architecture)

- L'architecture **CISC**

- Complex Instruction Set Computer

- L'architecture **RISC**

- Reduced Instruction Set Computer

77

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

RISC vs CISC

Un peu d'histoire [encore]

- Par le passé la conception de machines CISC était la seule envisageable.
- La mémoire travaillait très lentement par rapport au processeur, on pensait donc qu'il était plus intéressant de soumettre au microprocesseur des instructions complexes.
- Ainsi, plutôt que de coder une opération complexe par plusieurs instructions plus petites (qui demanderaient autant d'accès mémoire très lent), il semblait préférable d'ajouter au jeu d'instructions du microprocesseur une instruction complexe qui se chargerait de réaliser cette opération.
- C'est dans les années 80 que la notion de RISC est apparue. Elle consiste à minimiser le nombre d'instructions et à les simplifier!
- Des chercheurs d'IBM, sous la direction de John Cocke se sont convaincus qu'un ensemble réduit d'instructions "rapides/efficaces" valait mieux qu'un plus grand ensemble augmenté d'instructions plus lentes et moins efficaces.

78

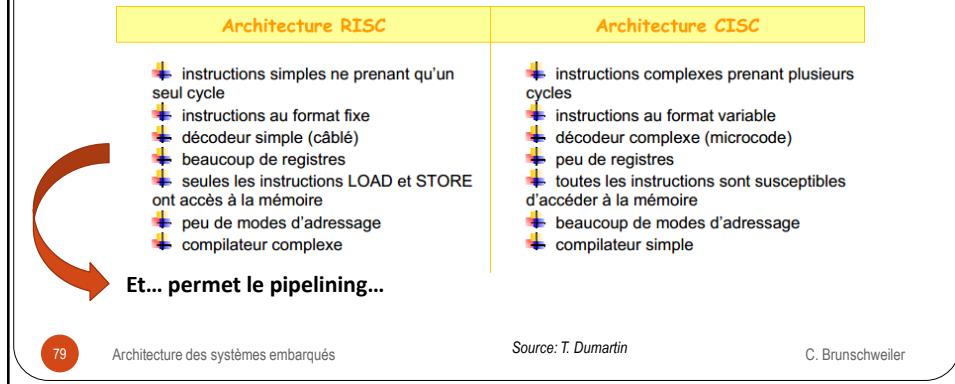
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

RISC vs CISC

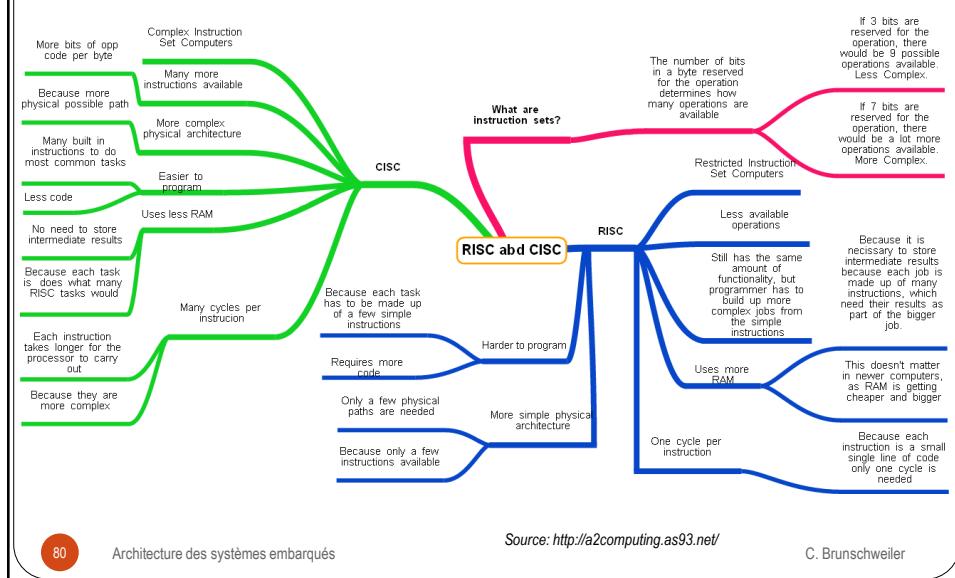
Un peu d'histoire [toujours...]

- Des études ont montré que 80% des traitements des langages de haut niveau ne faisaient appel qu'à 20% des instructions d'un processeur.
- L'idée a donc été de réduire le jeu d'instructions et d'améliorer les vitesses de traitement (un cycle d'horloge par instruction).



RISC vs CISC

Synthèse



Le pipelining

- L'exécution d'une instruction se décompose en une succession d'étapes
- Chacune de ces étapes fait appel à des sous parties différentes du processeur
- Il est donc possible d'optimiser le traitement des instructions en organisant les traitements sous forme de « pipeline »



81

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

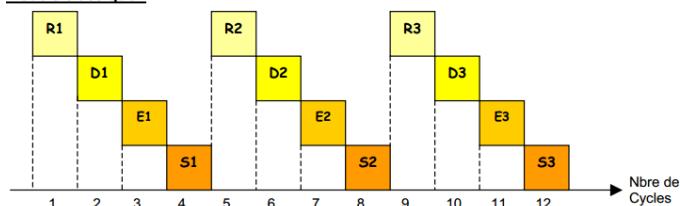
Le pipelining

Principe

Exemple de l'exécution en 4 phases d'une instruction :



Modèle classique :



Modèle pipeliné :



82

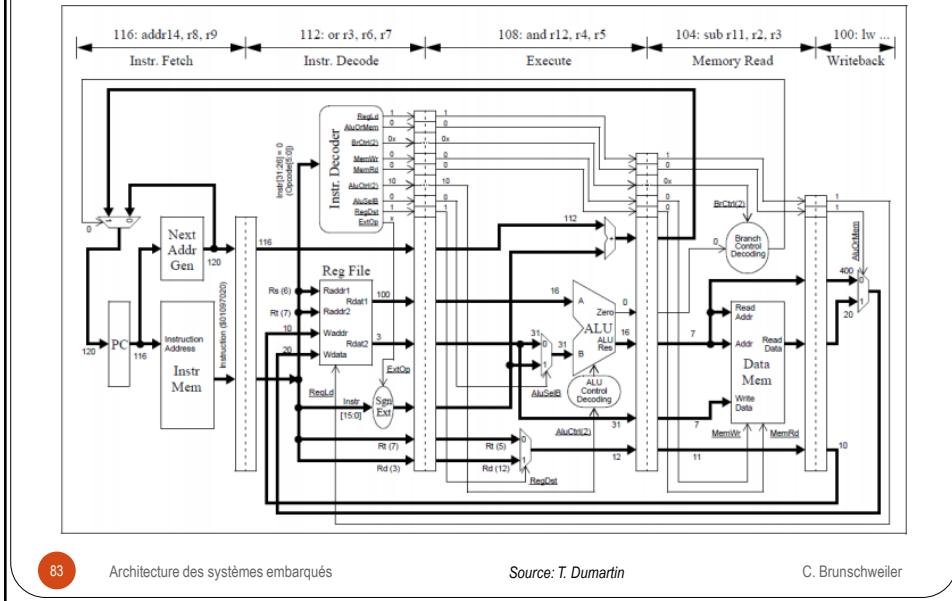
Architecture des systèmes embarqués

Source: T. Dumartin

C. Brunschweiler

Le pipelining

Corrélation avec l'architecture interne du processeur



83

Architecture des systèmes embarqués

Source: T. Dumartin

C. Brunschweiler

Le pipelining

Retards

- Le pipeline atteint son plein rendement une fois qu'il est “rempli”
- Un retard peut se produire
 - S'il existe un conflit de ressources (retard ponctuel)
 - accès à la mémoire
 - utilisation des bus
 - En cas de rupture de séquence (vidange du pipeline)
 - branchement non prévu
 - appel de sous-programme
 - interruption

84

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

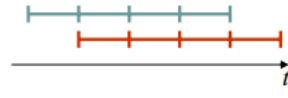
Le pipelining

Types de pipelining

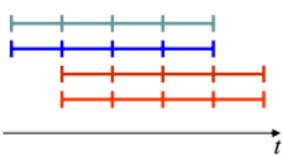
Séquentiel :
Pas de pipeline
(ex: Motorola 56000)



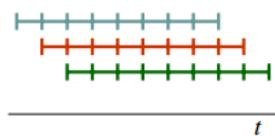
Pipeline simple
(plupart des DSP)



Double pipeline
(ex: Pentium)



Superpipeliné :
Nombre d'étages plus élevé
(ex: TMS320C6000)



85

Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Le pipelining

Types d'aléas

- **Aléas de structure** : L'implémentation empêche une certaine combinaison d'opérations (lorsque des ressources matériels sont accédées par plusieurs étages).
- **Aléas de données** : Le résultat d'une opération dépend de celui d'une opération précédente qui n'est pas encore terminée.
- **Aléas de contrôle** : L'exécution d'un saut conditionnel ne permet pas de savoir quelle instruction il faut charger dans le pipeline puisque deux choix sont possibles.
- Il existe des « astuces » pour éviter (limiter) l'impact de ces différents aléas. On citera notamment la **prédition de branchement** (*branch prediction*) concernant les aléas de contrôle et l'**ordonnancement des instructions** par le compilateur concernant les aléas de données.

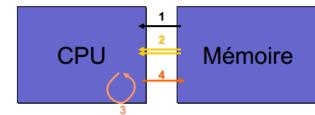
86

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

- Plutôt que de parler de **LA** mémoire, il faudrait parler **DES** mémoires...
- En effet...



- (1) Charger une instruction depuis la mémoire
- (2) Charger les opérandes depuis la mémoire
- (3) Effectuer les calculs
- (4) Stocker le résultat en mémoire



87

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Notion de hiérarchie mémoire

- Les **registres** sont les éléments de mémoire les plus rapides. Ils sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires.
- La mémoire **cache** est une mémoire rapide de faible capacité destinée à accélérer l'accès à la mémoire centrale en stockant les données les plus utilisées.
- La **mémoire principale** est l'organe principal de rangement des informations. Elle contient les programmes (instructions et données) et est plus lente que les deux mémoires précédentes.
- La **mémoire d'appui** sert de mémoire intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires de masse. Elle joue le même rôle que la mémoire cache (cache disque)
- La **mémoire de masse** est une mémoire périphérique de grande capacité utilisée pour le stockage permanent ou la sauvegarde des informations. Elle utilise pour cela des supports magnétiques (disque dur) ou optiques (CDROM, DVDROM).



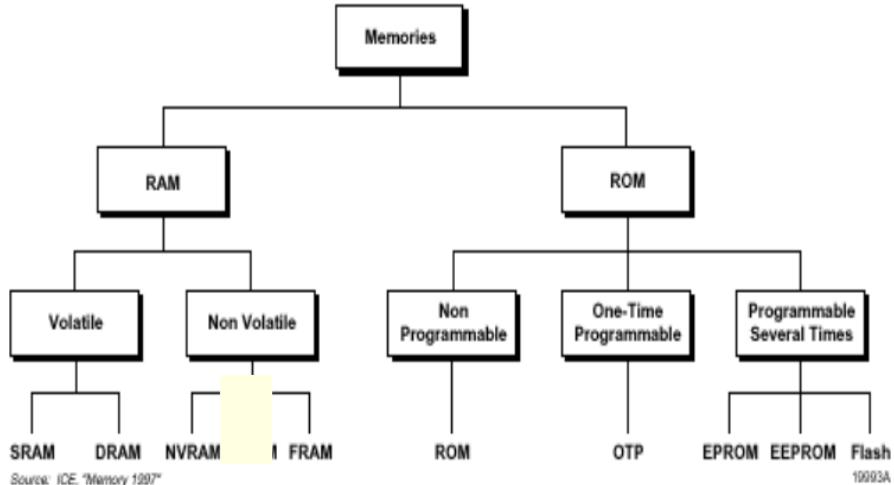
88

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Mémoire « vive » vs Mémoire « morte »



89

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Encore un peu d'histoire...

- Mémoire « morte »
 - ROM - « Read Only Memory »
 - PROM
 - EPROM
 - EEPROM
 - OTP
- Mémoire « vive »
 - RAM - « Random Access Memory »
 - SRAM
 - DRAM
 - NVRAM
 - Flash NAND - NOR
 - ...



Computer memory types
Volatile
RAM
DRAM (e.g., DDR SDRAM) - SRAM
In development
T-RAM - Z-RAM
Historical
Williams-Kilburn tube (1946-47) - Delay line memory (1947) - Selectron tube (1953) - Dekatron
Non-volatile
ROM
Mask ROM - PROM - EPROM - EEPROM
NVRAM
Flash memory - Solid-state storage
Early stage NVRAM
nvsRAM - FeRAM - MRAM - PRAM
Mechanical
Magnetic tape - Hard disk drive - Optical drive
In development
3D XPoint - CBRAM - SONOS - RRAM - Racetrack memory - NRAM - Millipede memory - FJG
Historical
Paper data storage (1725) - Drum memory (1932) - Magnetic-core memory (1949) - Plated-wire memory (1957) - Thin-film memory (1962) - Twistor memory (~1968) - Bubble memory (~1970)

90

Architecture des systèmes embarqués

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_memory

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

RAM statique vs RAM dynamique (1/2)

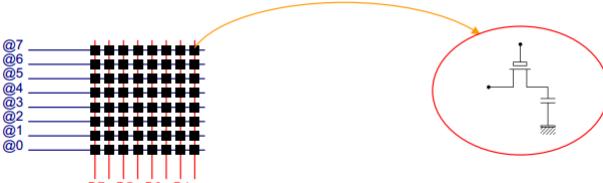
- **SRAM**

Le bit mémoire d'une RAM statique (SRAM) est composé d'une bascule. Chaque bascule contient entre 4 et 6 transistors.



- **DRAM**

Dans les RAM dynamiques (DRAM), l'information est mémorisée sous la forme d'une charge électrique stockée dans un condensateur (capacité grille substrat d'un transistor MOS).



91

Architecture des systèmes embarqués

Source: T. Dumartin

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

RAM statique vs RAM dynamique (2/2)

- Les DRAM ont une plus grande densité d'intégration et une consommation réduite
- Des courants de fuites dans les DRAM imposent un rafraîchissement période des informations
- La lecture d'une DRAM est destructrices: une opération de lecture doit donc nécessairement être suivie d'une opération de réécriture

Principalement pour des raisons de coût, la technologie DRAM est utilisée pour la mémoire centrale (grande capacité) tandis que la SRAM est utilisée pour les mémoires dont la vitesse est le critère prioritaire (Cache / Registres)

92

Architecture des systèmes embarqués

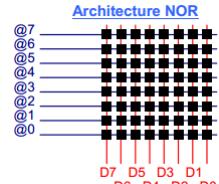
C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Focus sur les types de Flash (1/2)

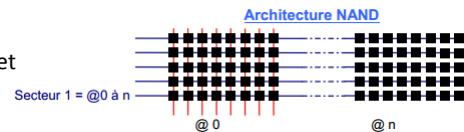
- NOR

- Programmation et effacement mot par mot possible
- Temps d'accès faible (octet)
- Temps d'accès long (paquets)
- Coût élevé



- NAND

- Forte densité d'intégration
- Coût réduit
- Rapidité de lecture / écriture par paquet
- Consommation réduite
- Lecture / écriture par octet impossible
- Interface E/S indirecte



93

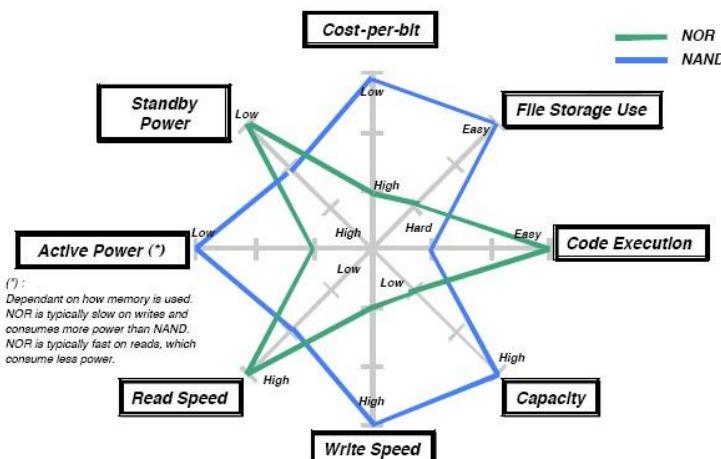
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Focus sur les types de Flash (2/2)

Fig. 1 Comparison of NOR and NAND Flash



94

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://embeddeddomain.blogspot.fr/2011/04/nor-vs-nand-flash.html>

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Modes d'adressage (1/4)

- Un mode d'adressage définit la manière dont le microprocesseur va accéder à l'opérande. Les différents modes d'adressage dépendent des micros mais on retrouve en général :
 - l'adressage de registre où l'on traite la données contenue dans un registre
 - l'adressage **immédiat** où l'on définit immédiatement la valeur de la donnée
 - l'adressage **direct** où l'on traite une données en mémoire
 - l'adressage **indirect** où l'on traite l'adresse d'une donnée en mémoire

95

Architecture des systèmes embarqués

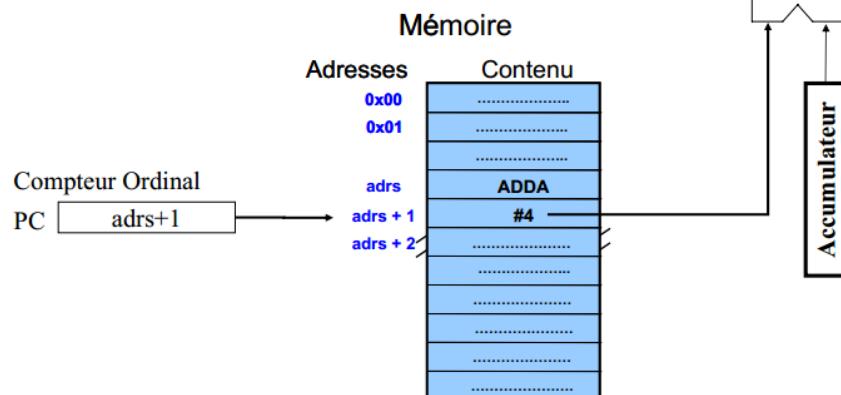
Source: <http://embeddeddomain.blogspot.fr/2011/04/por-vs-nand-flash.html>

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Modes d'adressage (2/4)- Adressage immédiat

Exemple : ADDA #4



Architecture des systèmes embarqués

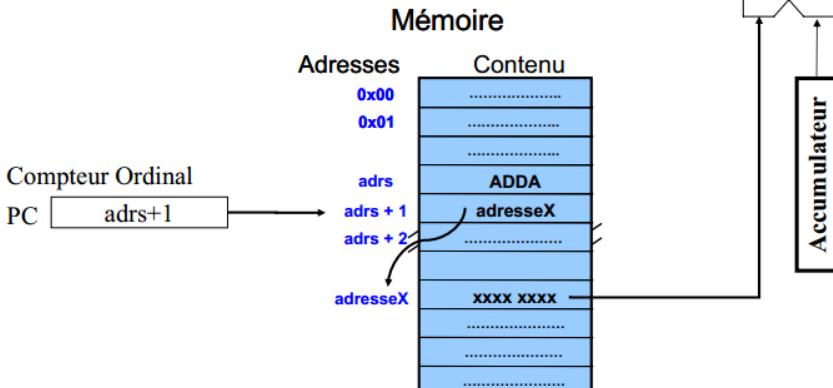
Source: *Sylvain MONTAGNY*

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Modes d'adressage (3/4)- Adressage direct

Exemple : ADDA **adresseX**



97

Architecture des systèmes embarqués

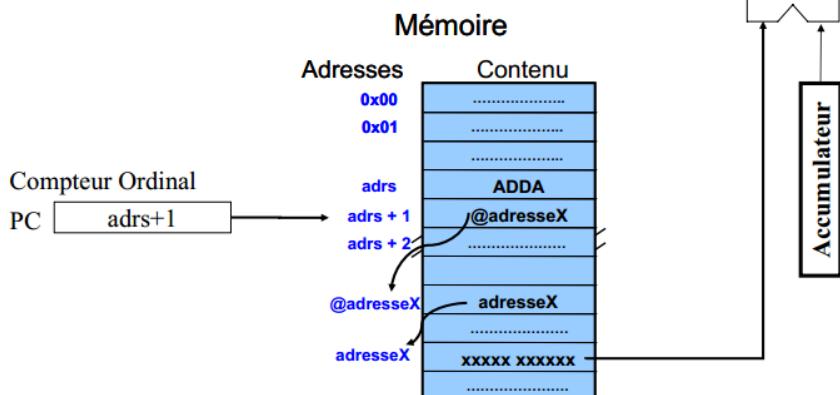
Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Modes d'adressage (4/4)- Adressage indirect

Exemple : ADDA **@adresseX**



98

Architecture des systèmes embarqués

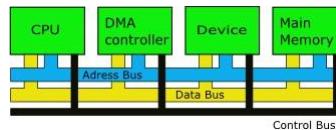
Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Le principe du DMA - Direct Memory Access (1/2)

- Le système doit récupérer des données en provenance de périphériques externes.
- Plusieurs méthodes sont possibles :
 - Une méthode par **scrutation (polling)** permet d'interroger régulièrement les périphériques afin de savoir si une nouvelle donnée est présente.
 - Une méthode par **interruption** permet au périphérique lui-même de faire signe au processeur de sa présence.
 - Une méthode par **Accès Direct à la Mémoire (DMA)** permet de gérer le transfert de façon autonome.



99

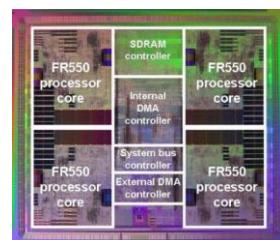
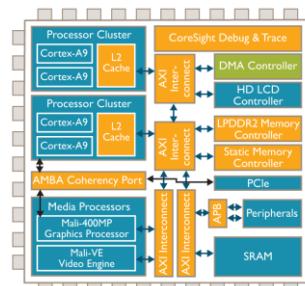
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Le principe du DMA - Direct Memory Access (2/2)

- L'accès direct à la mémoire ou DMA est un procédé où des données circulant de ou vers un périphérique (port de communication, disque dur) sont transférées directement par un contrôleur adapté vers la mémoire centrale de la machine, sans intervention du microprocesseur.
- Le micro interviendra seulement pour initier et conclure le transfert. La conclusion du transfert ou la disponibilité du périphérique peuvent être signalés par interruption.
- Le transfert DMA nécessite un circuit appelé contrôleur de DMA.



100

Architecture des systèmes embarqués

(Source : Wikipédia)

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Mémoire virtuelle (1/3)

- Lors de la compilation d'un programme écrit dans un langage de haut niveau, les références à des **variables locales ou globales** sont traduites en emplacements mémoire alloués à ces variables.
- Variables globales dans la **zone des données**
- Variables locales dans la **pile**
- Dans un processeur sans MMU (**Memory Management Unit**), les adresses manipulées sont les adresses réelles des données en mémoire. On parle d'**adresses virtuelles** et d'**adresses physiques**.
- Dans un processeur avec MMU, chaque programme dispose d'un **espace d'adressage virtuel**.
- La correspondance entre adresses virtuelles et adresses physiques est faite conjointement par le gestionnaire de MMU et le système d'exploitation.



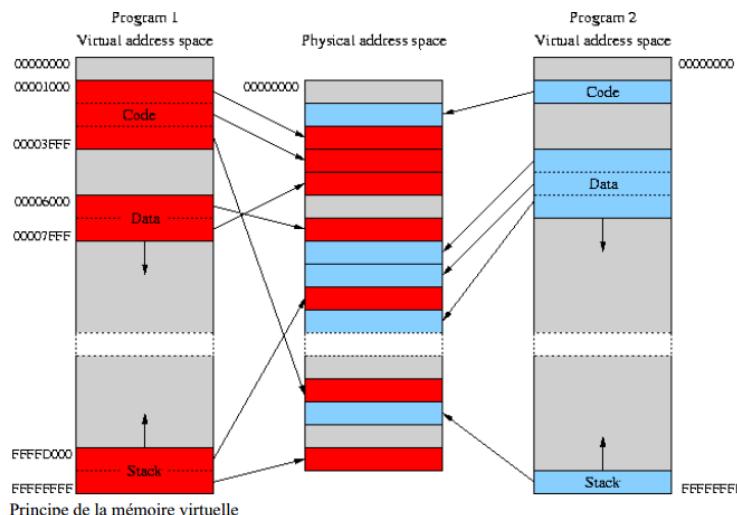
101

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Mémoire virtuelle (2/3)



Source: Olivier Carton

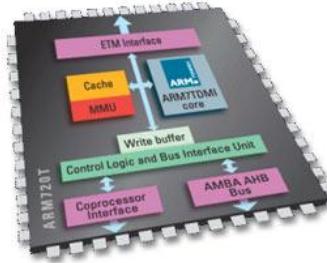
102

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Mémoire virtuelle (3/3)



- Fonctions d'une MMU
 - Traduction d'adresses virtuelles en adresses physiques
 - Contrôle de tampon
 - Arbitrage du bus
 - Protection de la mémoire (MPU = Memory Protection Unit)
 - Commutation de banque (principalement dans les systèmes à espace d'adressage physique limité)
 - Allocation d'un espace d'adressage virtuel contigu même en cas de fragmentation de la mémoire physique libre.

103

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mémoires au pluriel

Une zone mémoire particulière: la pile

- La pile (= stack), appelée également **pile d'exécution** est un espace mémoire particulier
- Cette zone mémoire, gérée en mode **LIFO** (Last In First Out), permet de stocker:
 - les paramètres d'appel des fonctions
 - la valeur des registres lors des changements de contexte
 - les valeurs des variables locales
 - la valeur de retour des fonctions
 - les adresses de retour des fonctions
- La durée de vie de ce qui est stocké dans la pile n'excède pas la **durée d'exécution d'une fonction**
- Si l'espace mémoire dédiée à la pile devient insuffisant, il y a alors un **dépassement de pile** ou **débordement de pile** (**stack overflow**)

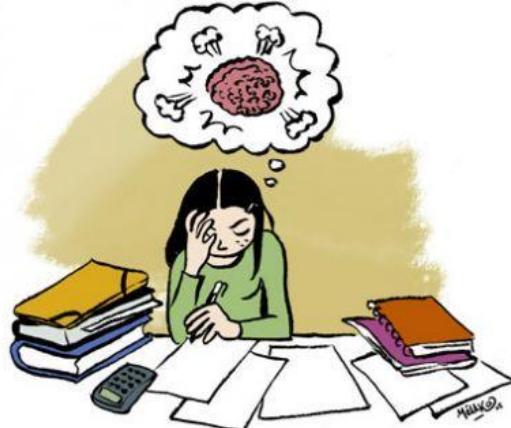


104

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Exercice

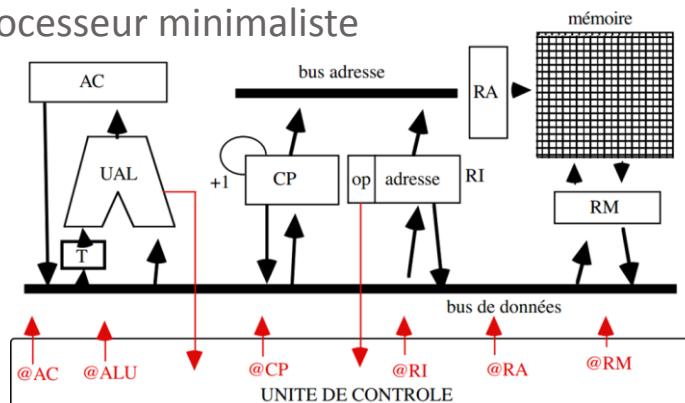


105

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Un processeur minimalist



Source: CNAM

- Rappeler le rôle des différents organes
- Quelle est la taille de l'espace mémoire adressable ?
- Quels sont les nombres manipulables par l'UAL ?
- Décrire le séquencement de l'instruction ADD 155
- Décrire le séquencement de l'instruction ADDi 155

106

Architecture des systèmes embarqués *On suppose que tous les registres sont de 32 bits, ainsi que les mots mémoire.* C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (1/11)

- Un système informatique n'est utile que s'il communique avec l'extérieur. L'objectif est de pouvoir prendre connaissance que le périphérique sollicite le processeur. Cette sollicitation arrive de façon totalement asynchrone.
- Deux modes sont possibles :
 - Une méthode par **scrutation** (polling) permet d'interroger régulièrement les périphériques afin de savoir si une nouvelle donnée est présente.
 - Une méthode par **interruption** permet au périphérique lui-même de faire signe au processeur de sa présence.

107

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (2/11)

• Scrutation vs Interruption

• Scrutation (polling)

- Coûteux en temps (multiplier par le nombre de périphérique à interroger)
- Implémentation : Appel classique à une fonction dans le programme

• Interruption

- Demande à l'initiative du périphérique
- Prise en compte rapide de l'évènement
- Implémentation : Interruption asynchrone d'un programme puis retour au même endroit à la fin du traitement

108

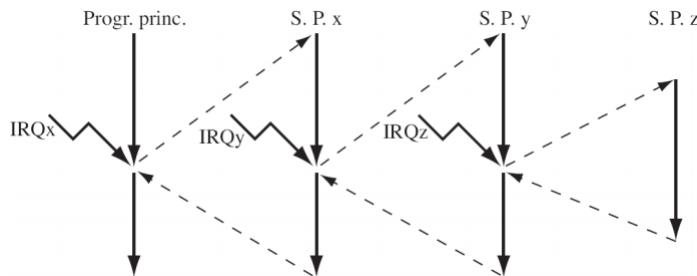
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (3/11)

- Une **interruption** est un arrêt temporaire de l'exécution normale d'un programme informatique par le microprocesseur afin d'exécuter un autre programme (appelé routine d'interruption / sous-programme d'interruption).
- Exemple d'interruptions imbriquées (**nested** interrupts):



109

Architecture des systèmes embarqués

Source: Sylvain MONTAGNY

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (4/11)

• Types d'interruption

• Interruption masquable

- Un masque d'interruption (IMR = Interrupt Mask Controller) est un mot binaire de configuration du micro qui permet de choisir (**masquer / démasquer**) quels modules pourront interrompre le processeur parmi les interruptions disponibles

• Interruption non masquable (NMI = Non Maskable Interrupt)

- Elles s'exécutent quoi qu'il arrive, souvent avec une priorité élevée (ex: Reset)

110

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (5/11)

- Configuration

- Un système peut accepter plusieurs sources d'interruption.
Chacune est configurable par le registre d'interruption (IRR
= Interrupt Request Register)

- Méthode:

- Sélectionner les interruptions intéressantes
- Valider les interruptions de façon globale
- Ecrire les sous programmes d'interruption
- Définir les priorités entre interruptions

111

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (6/11)

- Que se passe t'il dans les routines d'interruption
(ISR = Interrupt Service Routine)?

- Sauvegarde du contexte dans la pile (sauvegarde de la valeur des registres)
- Définition de la source de l'interruption
- Réinitialisation des flags d'interruption
- Code relatif à la prise en compte de l'interruption
- Restitution du contexte

112

Architecture des systèmes embarqués

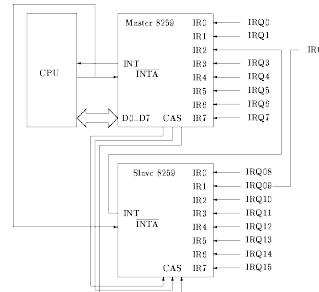
C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (7/11)

- Et au niveau du matériel?

- Présence d'un **gestionnaire d'interruption (PIC = Programmable Interrupt Controller)**
 - Ex: le PIC originel des IBM / PC
 - 2 x Intel 8259



113

Architecture des systèmes embarqués

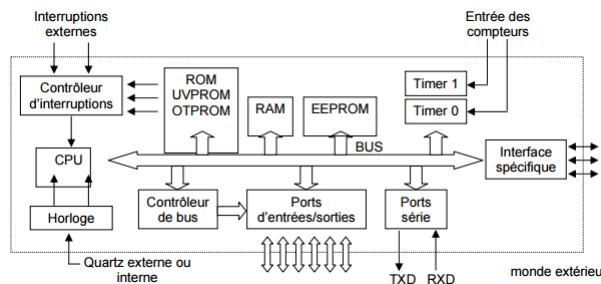
C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (8/11)

- Et au niveau matériel?

- Présence d'un **gestionnaire d'interruption (PIC = Programmable Interrupt Controller)**
 - Autre exemple: architecture interne d'un microcontrôleur



114

Architecture des systèmes embarqués

Source: Jérôme VICENTE

C. Brunschweiler

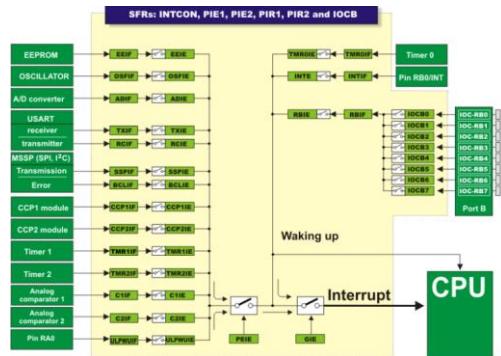
Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (9/11)

- Et au niveau matériel?

- Présence d'un **gestionnaire d'interruption (PIC = Programmable Interrupt Controller)**

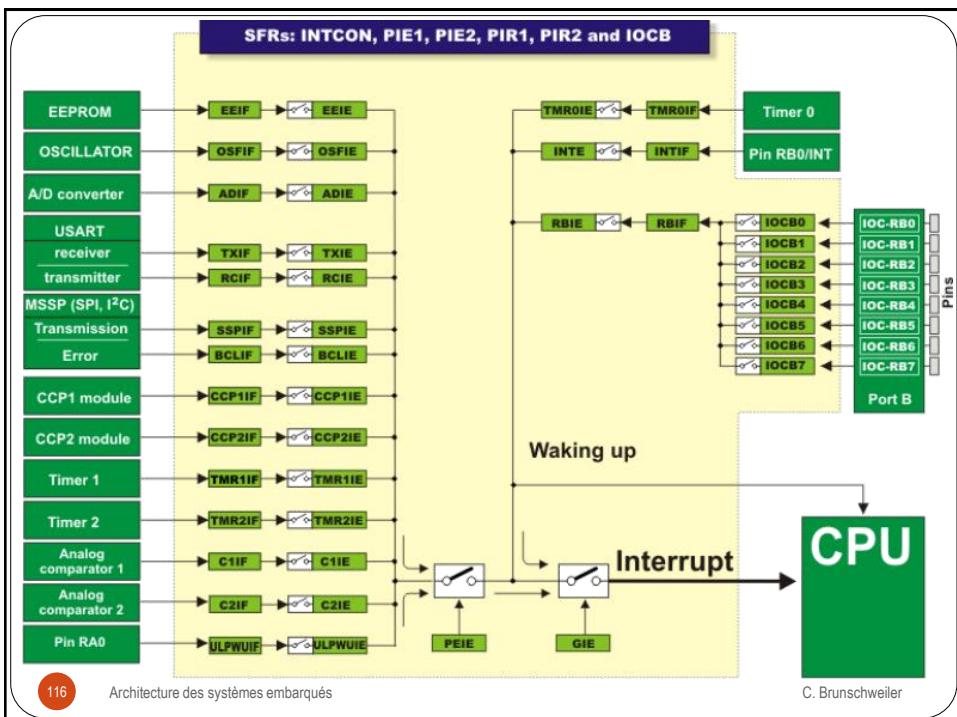
- Autre exemple: gestion des interruption PIC Microchip



115

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



116

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Rupture dans l'exécution des instructions

Les interruptions (11/11)

• Vecteurs d'interruption

- Appelés aussi « table d'interruption »
- Contient les adresses des routines d'interruption (ISR) correspondantes à chaque source d'interruption
- Exemple:
table d'interruption du ST7 →

Source	Description	Register	Adresse du Vecteur	Priorité
RESET	Reset	N/A	FFFF-FFFF	La plus haute
USAP	Software	N/A	FFFF-FFFF	
EEI	PWD-PAL	N/A	FFFF-FFFF	
EEI	PBD-PBT-PCL-PCS	N/A	FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
SPI	Transfer complete	SPIR	FFFF-FFFF	
	Mode fault			
TIMER A	Input capture 1	TSA1	FFFF-FFFF	
	Output compare 1			
	Input capture 2			
	Output compare 2			
	Output compare 2			
	Timer overflow			
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
TIMER B	Input capture 1	TSB1	FFFF-FFFF	
	Output compare 1			
	Input capture 2			
	Output compare 2			
	Output compare 2			
	Timer overflow			
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
ADC	ADC Peripheral interrupt	ADCRI	FFFF-FFFF	
		ADCRI	FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	
	Non utilis.		FFFF-FFFF	

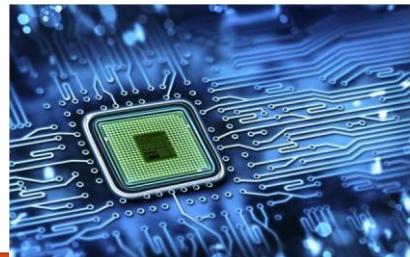
C. Brunschweiler

117

Architecture des systèmes embarqués

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- **Diversité des « puces électroniques »**
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



118

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Diversité des « puces électroniques »

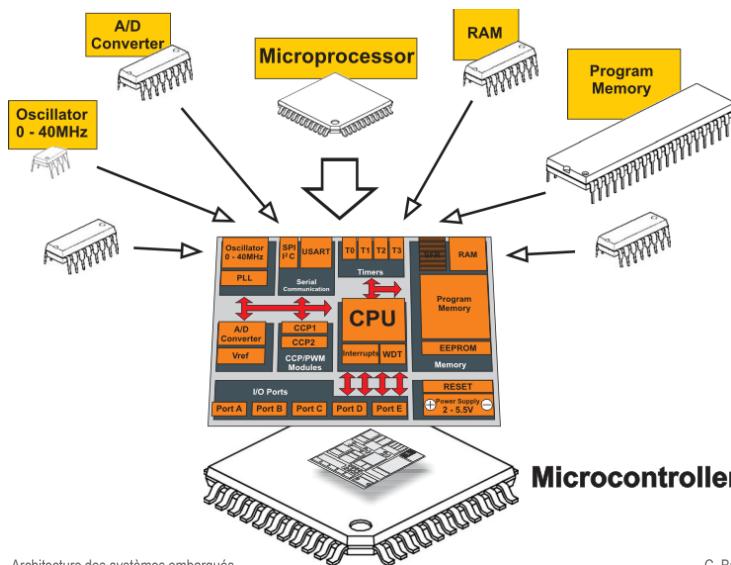
- Logique programmable
- Processeurs généraux
- Processeurs spécialisés
- Processeurs dédiés / Microcontrôleurs
- SoC (System On Chip)
- Mono - Multi - Many Cœur(s)

119

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Il n'y a pas que Microprocesseur vs Microcontrôleur

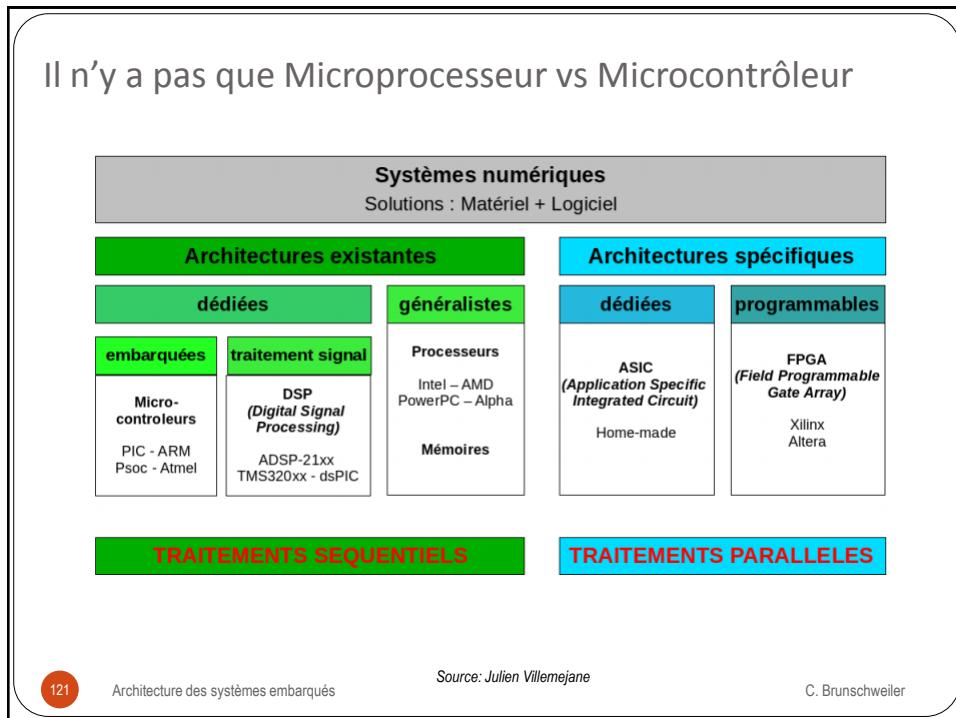


120

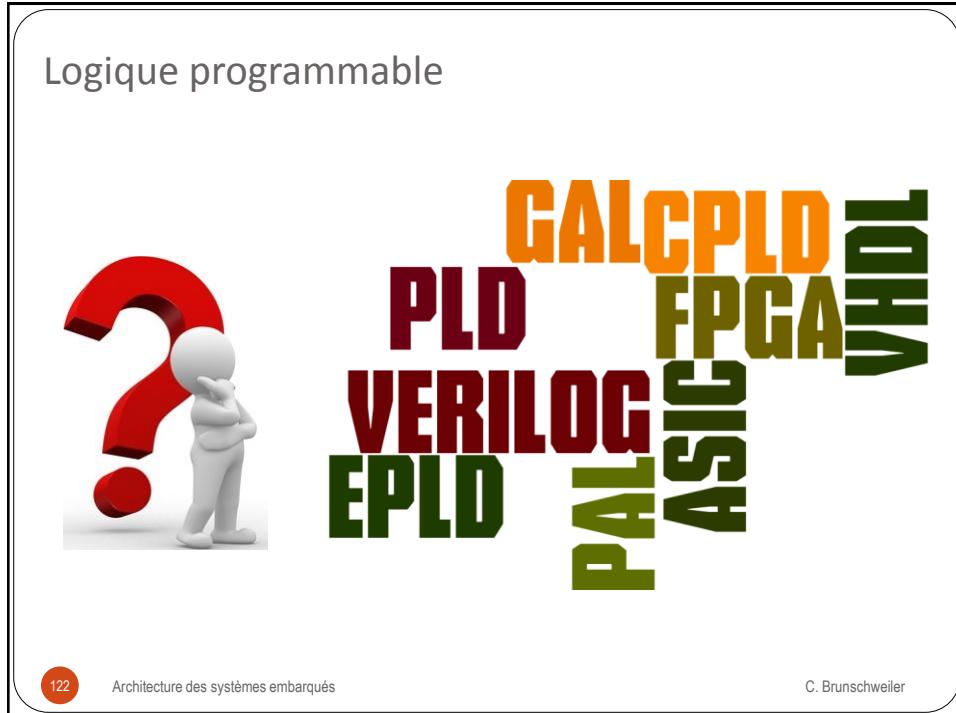
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Il n'y a pas que Microprocesseur vs Microcontrôleur



Logique programmable

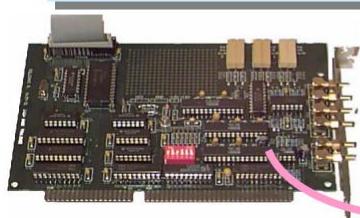


Logique programmable

Circuits logiques programmables

Circuits logiques + ou - complexes remplaçant l'association de plusieurs boîtes logiques

- Simplification de câblage
- Encombrement réduit
- Diminution des coûts
- Facilité d'utilisation
- Diminution du risque des pannes



123

Architecture des systèmes embarqués

Source: Fabrice Caignet

C. Brunschweiler

Logique programmable

ASIC vs PLD (FPGA)

ASIC Application Specific Integrated Circuits

- Choix du fondeur
- Conception du circuit (full-custom - bibliothèques)
- Très grand niveau d'intégration
- Fabrication à très grand nombre d'exemplaire

- Un circuit dédié à une application
- Choix de la technologie
- ➡ Maximum de performances

PLD Programmable Logic Device

- Choix du circuit
- Programmation du circuit (logiciel + interface circuit)
- Intégration limitée
- Implémentation nombre d'exemplaires limité

- Un circuit programmé pour une application
- Technologie figée mais :
- ➡ Facilité de programmation

124

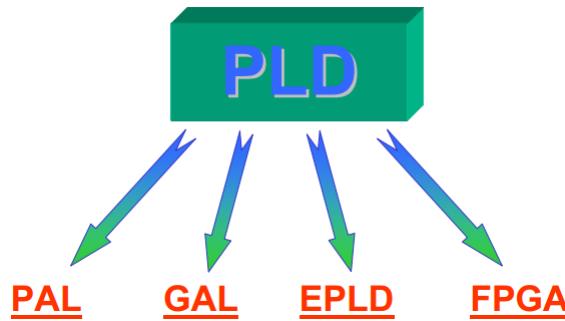
Architecture des systèmes embarqués

Source: Fabrice Caignet

C. Brunschweiler

Logique programmable

Quatre familles de PLD



- PAL = Programmable Array Logic
- GAL = Generic Array Logic (= PAL effaçable électriquement)
- EPLD = Erasable Programmable Logic Device
- FPGA = Field Programmable Gate Array

Pour info: CPLD = Complex Programmable Logic Device

125

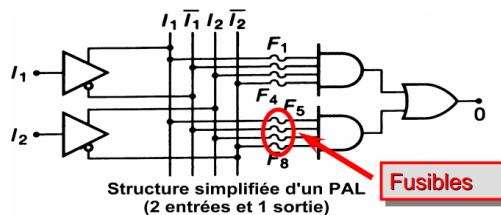
Architecture des systèmes embarqués

Source: Fabrice Caignet

C. Brunschweiler

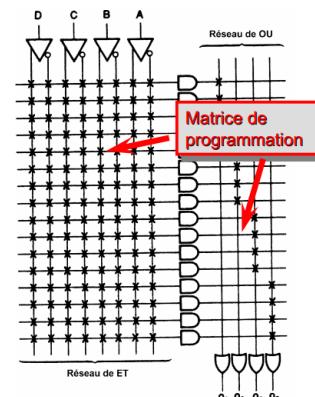
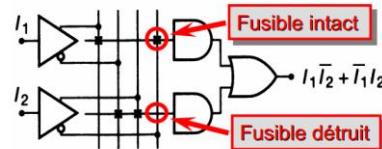
Logique programmable

Pour comprendre un peu mieux...



Représentation :

- les fusibles intacts sont représentés par une connexion
- les fusibles détruits sont représentés par une absence de connexion



126

Architecture des systèmes embarqués

Source: Fabrice Caignet

C. Brunschweiler

Logique programmable

Les FPGA - Introduction

- Les FPGA sont des circuits programmables assimilables à de nombreux (C)PLD mis ensembles sur une puce



- Deux fabricants principaux:

- ALTERA
- XILINX



- Langages de programmation pour les FPGA - HDL (Hardware Description Language)

- VHDL = Very High Speed integrated circuit HDL, proche de l'Ada
- Verilog, proche du C

127

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Logique programmable

Les FPGA - Exemple de fonctions implémentables

- Contrôleur de communication
 - USB (host / device), Ethernet, SPI, I2C, UART, etc..
- Fonctions arithmétiques + ou - complexes
 - ALU / FPU
- Fonctions de sécurité
 - AES encryption / decryption, MD5, SHA, etc...
- Fonctions de traitement du signal
 - FFT, Filtres numériques, PID, etc...
- Traitements multimédia
 - Compression, décompression vidéo/audio, contrôleur HDMI, etc...
- Etc...



128

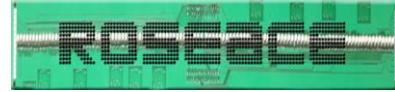
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Logique programmable

Les FPGA - Just for fun (...)

- Projet de 3 étudiants de Paritech (2012)
- 112 leds RGB
- 1 FPGA (ALTERA Cyclone III)
- Et voilà le résultat:



129

Architecture des systèmes embarqués

<http://roseace.telecom-paristech.fr/>

C. Brunschweiler

Processeurs généraux

- Fonctionnalités multiples
- Parfaitemment surdimensionnés pour les systèmes embarqués
- Exemples:
 - Famille Intel x86
 - Famille AMD compatible x86
 - Famille Motorola/IBM PowerPC
 - ... (tout processeur équipant un ordinateur généraliste)



130

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Processeurs spécialisés

- Processeurs de traitement du signal (DSP)
 - Exemple: famille TMS320 de Texas Instrument



- Processeurs graphiques (GPU)
 - Structure hautement parallèle
 - Ex: 192 coeurs CUDA dans un Nvidia Tegra K1



131

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Processeurs dédiés / Microcontrôleurs

- Des milliers de références!
- Quelques grandes familles
(certaines seront présentées dans le chapitre suivant)

TriCore
ARM
C167
V850
A
STM32
MPC5XX
68HC11
iMX
ColdFire
LPC21XX
PIC
Aurix
ST7
Mips
ST10
pSoC
TMS320
R
M
Leopard
MSP430

132

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

SoC (System On Chip)

Définitions

- Microcontrôleur:



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

“A microcontroller (sometimes abbreviated μ C, uC or MCU) is a small computer on a single integrated circuit containing a processor core, memory, and programmable input/output peripherals.”



- SoC:

“A system on a chip or system on chip (SoC or SOC) is an integrated circuit (IC) that integrates all components of a computer or other electronic system into a single chip.”

133

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

SoC (System On Chip)

Définitions

- Finalement, pas de définition complètement figée
- Distinction plus marketing que technique entre MCU et SoC
- Si on avait à faire une distinction:

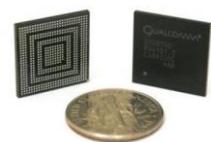
- MCU:

Historique remontant aux années 70 pour désigner une puce intégrant à la fois un MPU associé à de la mémoire (programme + data) et quelques entrées / sorties.



- SoC:

Historique plus récent. Vient du monde des ASIC et désigne des puces dans lequel on retrouve tout ce qui est nécessaire pour construire un « système » complet. De façon générale, un SoC va être plus spécifique à une application qu'un MCU. Un SoC peut contenir à la fois des parties digitale, analogiques ou mix.



134

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœur(s)

- Recourir à plusieurs cœurs de micro est venu d'un besoin de toujours plus de puissance de calculs...
- ... mais pas seulement...
- Au final, on pourrait identifier (au moins) cinq raisons:
 - Besoin de puissance
 - Besoin de parallélisme
 - Besoin de sûreté de fonctionnement
 - Besoin d'optimiser l'énergie
 - Besoin de répondre à des besoins hétéroclites

135

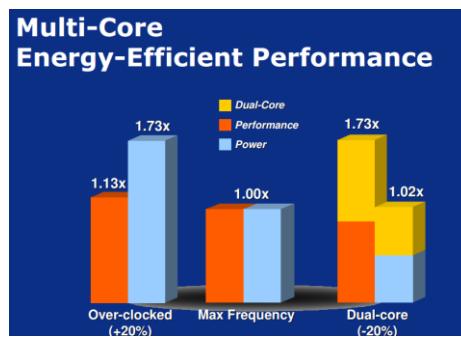
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœur(s)

Besoin de puissance de calcul

- Multiplier la fréquence de fonctionnement a atteint ses limites physiques
- En implantant plusieurs CPU dans un même composant, on multiplie la puissance de calcul, à fréquence égale.



136

Architecture des systèmes embarqués

Source: Baskaran Ganeshan

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœur(s)

Besoin de parallélisme

- Dans la plupart des applications, il s'agit de traiter différentes tâches en parallèle.
 - Par exemple, gestion d'une interface homme machine, tout en traitant l'émission / réception de données sur un bus/réseau de communication
- De même, certaines applications telles que le traitement ou la génération d'images, ainsi que les traitements vidéos nécessitent de réaliser des traitements en parallèle.
- Exemples:
 - les processeurs graphiques many cœur de Nvidia
 - le processeur many cœur de Kalray

137

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœur(s)

Besoin de sûreté de fonctionnement

- Dans certaines applications critiques, le besoin en sûreté de fonctionnement est tel qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des principes de redondance.
- C'est le cas, par exemple, des processeurs multi cœur fonctionnant en « Lock Step ».
- La redondance ainsi créée peut permettre de détecter des erreurs et dans certains cas, les corriger.
- Exemple: famille SPC5 de ST

138

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

ASIL-D compliant SPC56 L-line and SPC57 S-line Devices

The new SPC56 L-line (SPC56EL60 and SPC56EL70) and SPC57 S-line (SPC570S40 and SPC570S50) devices comply with the most stringent automotive safety standards (ISO 26262). Featuring an increased non-volatile memory size, these lines are designed so that customers using existing parts can migrate their platforms to these new devices very simply. These devices cover a wide range of automotive applications that need to respect the automotive safety integrity levels (ASIL) that are now required, up to and including the most stringent ASIL-D level. ASIL-D classification is now commonplace in critical systems such as anti-lock braking, electric power steering, active suspension and advanced driver assistance systems (ADAS). The dual-core architecture of the L- and S-line devices reduces duplication of components at a system level, lowering overall system costs. Their architecture also provides unique flexibility by allowing the user to select lockstep or dual parallel processing (independent core operation) modes, enabling support of multiple safety architectures that the user can configure to achieve the required balance between safety and performance levels.

These SPC56EL60 and SPC56EL70 devices are designed to cover a wide range of automotive applications that need to respect the automotive safety integrity levels (ASIL) that are now required, up to and including the most stringent ASIL-D level. ASIL-D is now a commonplace in critical systems such as anti-lock braking, electric power steering, active suspension and advanced driver assistance systems (ADAS).

The [SPC56EL60L3](#), [SPC56EL60L5](#) and [SPC56EL70L5](#) devices combine:

- Two high-performance e200z4d cores
- 1 MB (SPC56EL60) or 2 MB (SPC56EL70) of Flash memory
- 192 KB RAM Flash memory
- Three CAN interfaces
- An optimized peripheral set for safety and motor-control applications, supporting up to two brushless 3-phase motors

The dual-core architecture reduces duplication of components at a system level, lowering overall system costs. The architecture also provides unique flexibility by allowing the user to [select lockstep or dual parallel processing](#) (independent core operation) modes, enabling support of multiple safety architectures that the user can configure to achieve the required balance between safety and performance level.

139

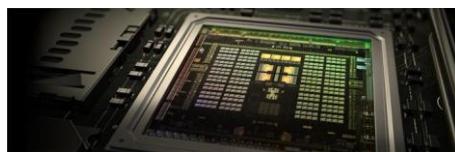
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœurs(s)

Besoin d'optimiser l'énergie

- Comment concilier puissance de calcul et gestion d'énergie?
- La plupart des micros dédiés aux systèmes embarqués sur batterie disposent de mécanismes permettant d'optimiser la consommation en énergie
- Par exemple, modulation de la fréquence de fonctionnement selon les besoins en puissance à un instant t
- Certains micros récents vont jusqu'à embarquer plusieurs types de cœurs.
- Exemple: le tegra X1 de Nvidia (quad core A57 + quad core A53)



140

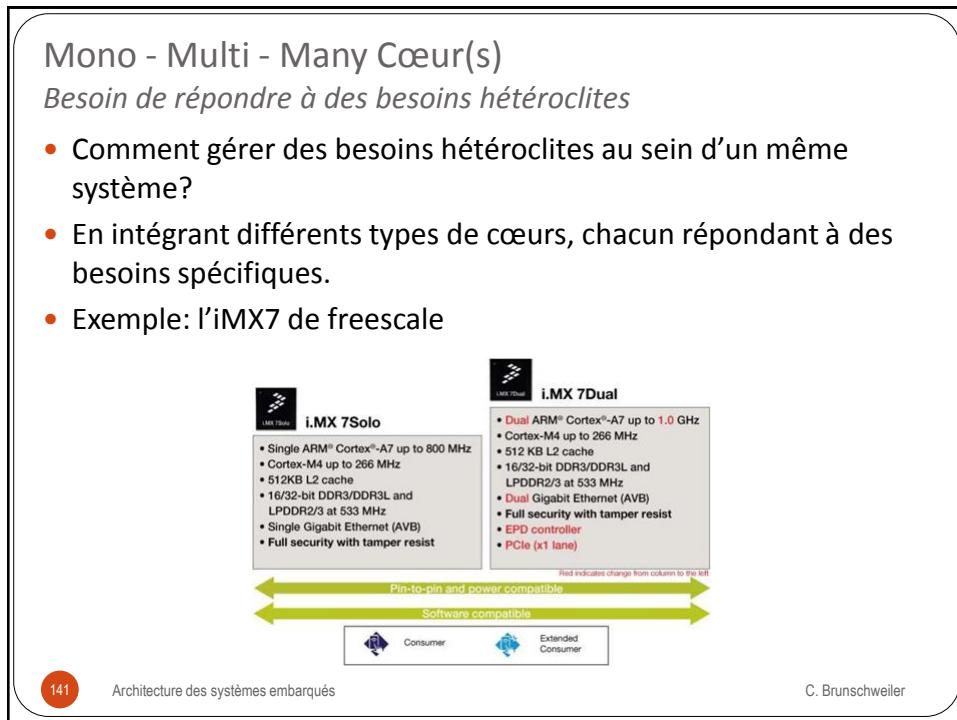
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mono - Multi - Many Cœur(s)

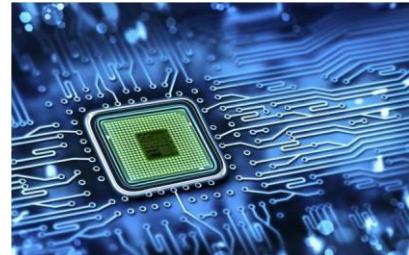
Besoin de répondre à des besoins hétéroclites

- Comment gérer des besoins hétéroclites au sein d'un même système?
- En intégrant différents types de cœurs, chacun répondant à des besoins spécifiques.
- Exemple: l'iMX7 de freescale



Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- **Familles de micros**
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



142

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Avant de commencer... un petit brainstorm...

- Quel(s) fondeur(s) connaissez-vous?
- Quelle(s) famille(s) de micros connaissez-vous?



143

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Fondeurs

→ liste non exhaustive...

ATMEL
Fujitsu
Hitachi
HoustonMicro
DigitalEquipmentCorporation
AMD
Altera
MediaTekInc
Infineon
IBM Maxim
HewlettPackard
AnalogDevices
Freescale
AllwinnerTechnology
Kalray
Marvell
Cypress
Microchip
Rockchip
Intel
NationalSemiconductor
Renesas
RabbitSemiconductor
NXP
ScaleoChip
Samsung
Toshiba
TSMicroelectronics
SunMicrosystems
SiliconGraphicsInc
TexasInstruments
Zilog
Qualcomm
Nvidia
SiliconLabs
Xilinx

144

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Familles de micros

→ liste non exhaustive...

Processors

te non exhaustive...

Itanium

Aurix

MSP430

ST9

Qoriva

iMX

C167

MIPSZ80

Alpha

STM32

LPC21xx

SPARC

AT91

SuperH

PowerPC

Tegra

CortexR

OMAP

Tricore

TMS320AVR

LEON

68HCXX

ST7

PSOC

Core

ARM

CMC

x86

ST10

145

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Familles de micros

La famille des 8051

La grande famille des PIC

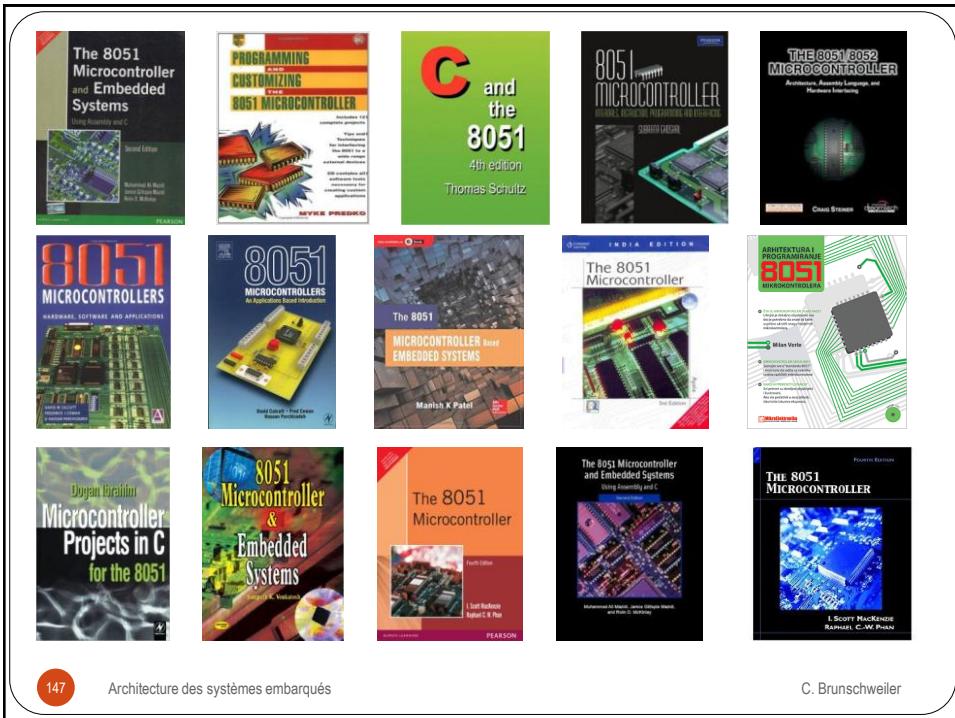
La très grande famille des ARMs

Quelques x86 (car pas très « embedded »...)

Quelques mots sur les MIPS, les TriCore, les nSoC, les TMS320, etc

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



La famille des 8051

Une « veille » et grande famille toujours d'actualité (1/2)

“Despite strong media coverage of the rapid expansion of the ARM ecosystem, the largest ecosystem in MCUs still exists around the mature and tiny 8051 MCU architecture.”



^{*}IHS Inc. (IHS) is a company based in Douglas County, Colorado, United States. IHS provides information and analysis to support the decision-making process of businesses and governments in industries, such as aerospace, defense and security; automotive; chemical; energy; maritime and trade; and technology.

Source: wikipedia

148

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Une « veille » et grande famille toujours d'actualité (2/2)

Derivate vendors [edit]

Current vendors of MCS-51 compatible processors include more than 20 independent manufacturers including Atmel, Infineon Technologies (formerly Siemens AG), Maxim Integrated Products (via its Dallas Semiconductor subsidiary), NXP (formerly Philips Semiconductor), Microchip Technology, Nuvoton (formerly Winbond), ST Microelectronics, Silicon Laboratories (formerly Cygnal), Texas Instruments, Ramtron International, Silicon Storage Technology, Cypress Semiconductor and Analog Devices.^[13]

ICs or IPs compatible with the MCS-51 have been developed by:

- Acer Labs
- Actel
- Aeroflex UTMC
- Altium
- Analog Devices
- ASIX
- Atmel
- AustriaMicroSystems
- AXSEM
- California Eastern Laboratories (CEL)
- Cast
- CML Microcircuits
- CORERIVER
- Cybernetic Micro Systems
- Cybratech
- Cypress Semiconductor
- Daewoo
- Dallas Semiconductor
- Digital Core Design
- Dolphin Integration
- Domosys
- easyplug
- EnOcean
- Evatronix
- Fairchild Semiconductor
- Genesis Microchip
- Genesys Logic
- Goal Semiconductor
- Handshake Solutions
- Honeywell
- Hynix Semiconductor
- Infineon
- InnovASIC
- Intel
- ISSI
- Lapis Semiconductor
- Maxim (Dallas Semiconductor)
- Megawin
- Mentor Graphics
- Micronas
- Microsemi
- MXIC (Macronix)
- Myson Technology
- Nordic Semiconductor
- Nuvoton (Winbond)
- NXP (founded by Philips)
- OKI
- Oregano Systems
- Palmchip
- Prolific
- Radio Pulse
- Ramtron
- RDC Semiconductor
- Sanyo
- Sharp
- Sigma Designs
- Silicon Laboratories (Cygnal)
- Siliconians
- SMSC
- SST
- STMicroelectronics
- SyncMOS
- Synopsys
- Syntek Semiconductor
- Tekmos
- Tendian Semiconductor
- Texas Instruments
- Tezzaron Semiconductor
- Triscend
- Vitesse
- Ytran
- Zensys
- Zilog
- Zylogic Semiconductor

Source: wikipedia

C. Brunschweiler

149

Architecture des systèmes embarqués

La famille des 8051

Une longue histoire... raconté brièvement



- In 1981, Intel Corporation introduced an 8-bit microcontroller called the 8051 (first device in the MCS-51® family of 8-bit microcontrollers).
- This microcontroller had 128 bytes of RAM, 4K bytes of on-chip ROM, two timers, one serial port, and four ports (each 8-bits wide) all on a single chip.
- The 8051 is an 8-bit processor, meaning that the CPU can work on only 8 bits of data at a time.
- Data larger than 8 bits has to be broken into 8-bit pieces to be processed by the CPU.

Source: <http://www.jefflamoon.com/>

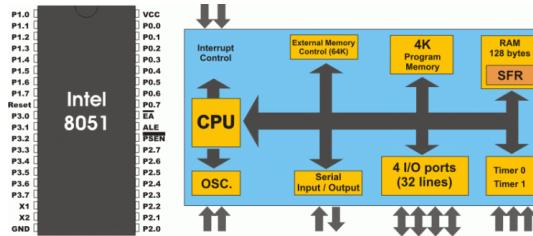
C. Brunschweiler

150

Architecture des systèmes embarqués

La famille des 8051

Une longue histoire... raconté brièvement



- The 8051 has a total of four I/O ports, each 8 bits wide.
- Although the 8051 can have a maximum of 64K bytes of on-chip ROM, many manufacturers have put only 4K bytes on the chip.
- The 8051 became widely popular after Intel allowed other manufacturers to make and market any flavors of the 8051 they please with the condition that they remain code-compatible with the 8051.
- This has led to many versions of the 8051 with different speeds and amounts of on-chip ROM marketed by more than half a dozen manufacturers.

151

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://www.jefflamoon.com/>

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Membres de la famille (au départ)

- 8052
 - The 8052 is another member of the 8051 family.
 - The 8052 has all the standard features of the 8051 as well as an extra 128 bytes of RAM and an extra timer.
 - 8052 has 256 bytes of RAM and 3 timers.
 - It has 8K bytes of on-chip program ROM instead of 4K bytes.
- 8031
 - This chip is often referred to as a ROM-less 8051 since it has 0K bytes of on-chip ROM.
 - To use this chip you must add external ROM to it.
 - This external ROM must contain the program that the 8031 will fetch and execute.
 - The ROM containing the program attached to the 8031 can be as large as 64K bytes.
 - In the process of adding external ROM to the 8031, you lose two ports.
 - To solve this problem, you can add external I/O to the 8031, such as the 8255 chip.

152

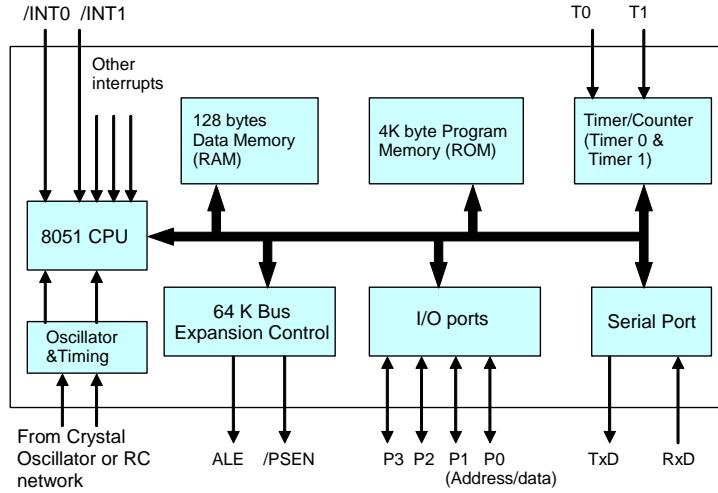
Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://www.jefflamoon.com/>

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Architecture générale



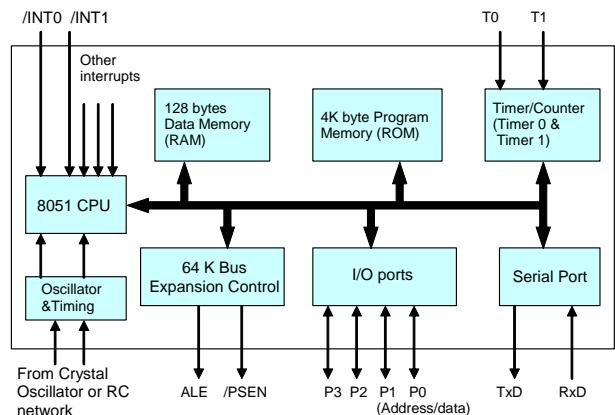
153

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Harvard ou Von Neumann ??



154

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Harvard and von Neumann Architectures

- Harvard Architecture - a type of computer architecture where the instructions (program code) and data are stored in separate memory spaces
 - Example: [Intel 8051 architecture](#)
- von Neumann Architecture - another type of computer architecture where the instructions and data are stored in the same memory space
 - Example: Intel x86 architecture (Intel Pentium, AMD Athlon, etc.)

155

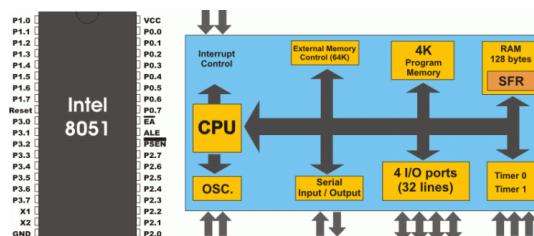
Architecture des systèmes embarqués

Source: Silicon Labs

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Pins description (1/4)



- VCC & GND : Power supply
- Reset
 - This is an input pin
 - A logical “1” asks a reset to the CPU

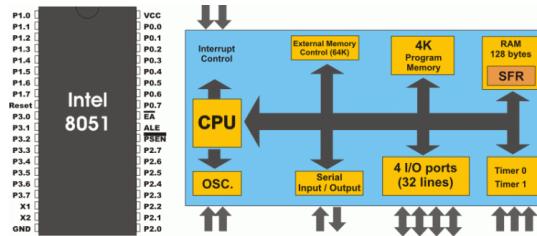
156

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Pins description (2/4)



- /EA : external access
 - There is no on-chip ROM in 8031 and 8032 .
 - The /EA pin is connected to GND to indicate the code is stored externally.
 - /PSEN & ALE are used for external ROM.
 - For 8051, /EA pin is connected to Vcc.
 - "/" means active low.
- /PSEN : program store enable
 - This is an output pin and is connected to the OE pin of the ROM

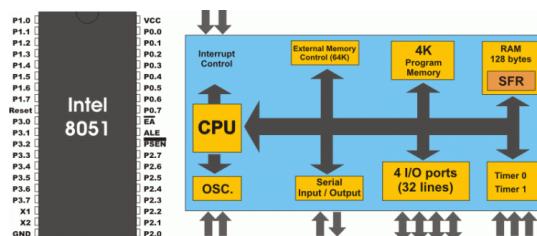
157

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Pins description (3/4)



- ALE : address latch enable
 - It is an output pin and is active high.
 - 8051 port 0 provides both address and data.
 - The ALE pin is used for de-multiplexing the address and data by connecting to the G pin of the 74LS373 latch.
- I/O port pins
 - The four ports P0, P1, P2, and P3.
 - Each port uses 8 pins.
 - All I/O pins are bi-directional.

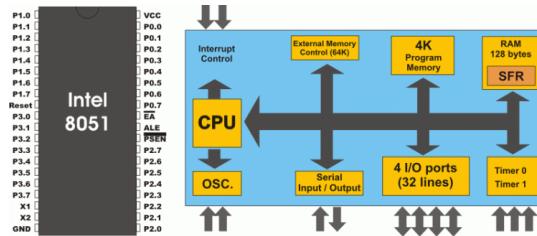
158

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Pins description (4/4)



- Port 2 : If there is no intention to use external memory then these port pins are configured as general inputs/outputs. In case external memory is used, the higher address byte, i.e. addresses A8-A15 will appear on this port. Even though memory with capacity of 64Kb is not used, which means that not all eight port bits are used for its addressing, the rest of them are not available as inputs/outputs.
- Port 0 : Similar to P2, if external memory is not used, these pins can be used as general inputs/outputs. Otherwise, P0 is configured as address output (A0-A7) when the ALE pin is driven high (1) or as data output (Data Bus) when the ALE pin is driven low (0).

159

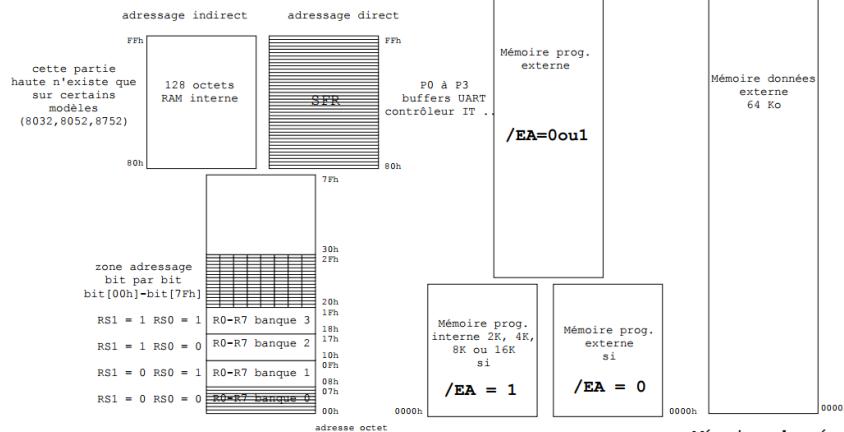
Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://www.mikroe.com/>

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Espaces d'adressage (ROM + RAM)



160

Architecture des systèmes embarqués

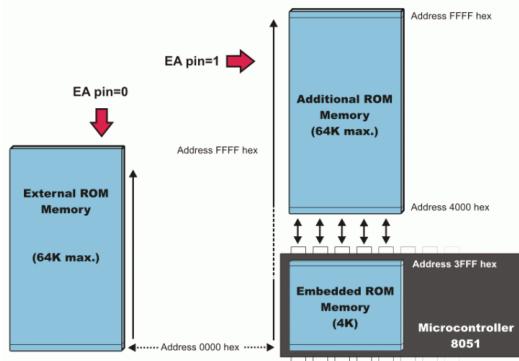
Source: Bertrand Cotteneau

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Différents scénarios pour les mémoires... (mémoire ROM)

- **EA=0** In this case, the microcontroller completely ignores internal program memory and executes only the program stored in external memory.
- **EA=1** In this case, the microcontroller executes first the program from built-in ROM, then the program stored in external memory.
- In both cases, P0 and P2 are not available for use since being used for data and address transmission. Besides, the ALE and PSEN pins are also used.



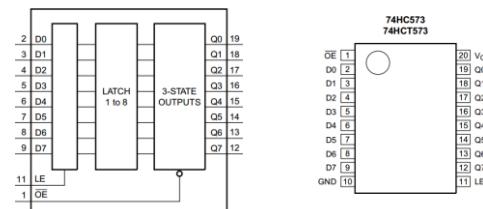
161

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://www.mikroe.com/>

C. Brunschweiler

Pour comprendre le fonctionnement du prochain slide...



Operating mode	Control	Input	Internal latches	Output
	OE	LE	Dn	Qn
Enable and read register (transparent mode)	L	H	L	L
Latch and read register	L	L	I	L
Latch register and disable outputs	H	L	I	Z
			h	H

- [1] H = HIGH voltage level;
h = HIGH voltage level one set-up time prior to the HIGH-to-LOW LE transition;
L = LOW voltage level;
l = LOW voltage level one set-up time prior to the HIGH-to-LOW LE transition;
Z = high-impedance OFF-state.

162

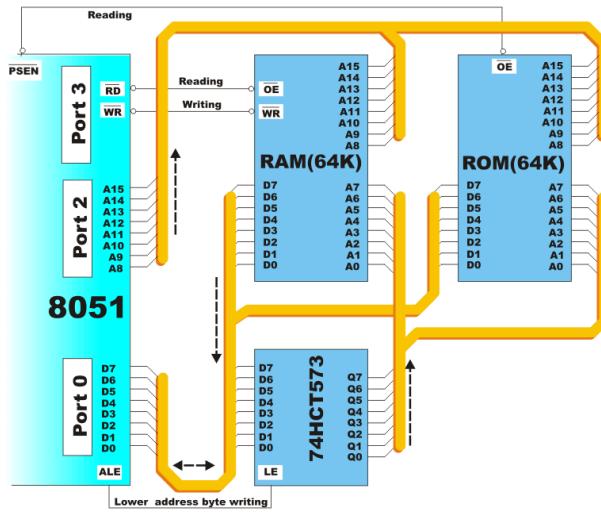
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Différents scénarios pour les mémoires... (extensions ROM RAM)

- The whole process described below is performed automatically.
 - When the program during execution encounters an instruction which resides in external memory (ROM), the microcontroller will activate its control output ALE and set the first 8 bits of address (A0-A7) on P0. IC circuit 74HCT573 passes the first 8 bits to memory address pins.
 - A signal on the ALE pin latches the IC circuit 74HCT573 and immediately afterwards 8 higher bits of address (A8-A15) appear on the port. In this way, a desired location of additional program memory is addressed. It is left over to read its content.
 - Port P0 pins are configured as inputs, the PSEN pin is activated and the microcontroller reads from memory chip.
 - Similar occurs when it is necessary to read location from external RAM. Addressing is performed in the same way, while read and write are performed via signals appearing on the control outputs RD (is short for read) or WR (is short for write).



163

Architecture des systèmes embarqués

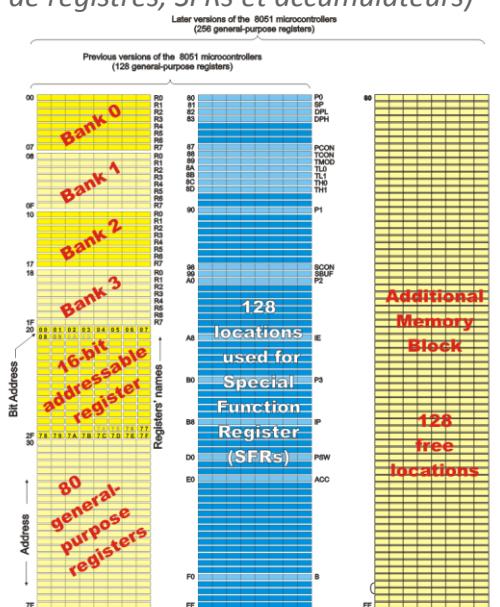
Source: <http://www.mikroe.com>

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Organisation interne (banques de registres, SFRs et accumulateurs)

- The whole process described below is performed automatically.
 - When the program during execution encounters an instruction which resides in external memory (ROM), the microcontroller will activate its control output ALE and set the first 8 bits of address (A0-A7) on P0. IC circuit 74HCT573 passes the first 8 bits to memory address pins.
 - A signal on the ALE pin latches the IC circuit 74HCT573 and immediately afterwards 8 higher bits of address (A8-A15) appear on the port. In this way, a desired location of additional program memory is addressed. It is left over to read its content.
 - Port P0 pins are configured as inputs, the PSEN pin is activated and the microcontroller reads from memory chip.
 - Similar occurs when it is necessary to read location from external RAM. Addressing is performed in the same way, while read and write are performed via signals appearing on the control outputs RD (is short for read) or WR (is short for write).



Source: <http://www.mikroe.com/>

164

Architecture des systèmes embarqués

La famille des 8051

Exemple de références actuelles de 2 fondeurs

- www.atmel.com

- Remarque: 8051-1C vs 8051-12C:

The Atmel® AT89LP family takes 8051 microcontroller power to a new level. These high performance 8-bit microcontrollers execute most instructions in a single clock cycle, compared to 12 clock cycles in the classic 8051 CPU. At the same MIPS throughput as the classic 8051, existing applications can use a much lower clock frequency, enabling power consumption reduction by up to 80 percent. Application performance can be boosted up to 20 MIPS throughput 12 times faster than the traditional 8051 core.

Atmel®

- www.silabs.com



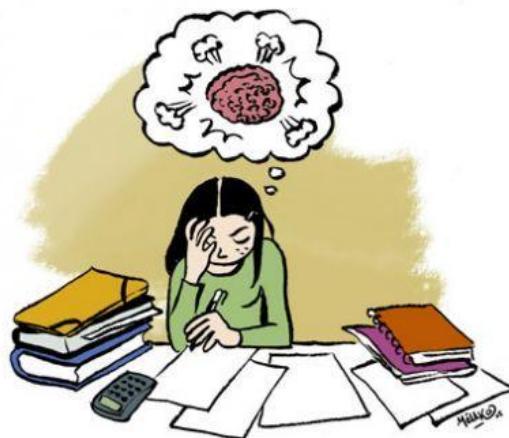
165

Architecture des systèmes embarqués

SILICON LABS

C. Brunschweiler

Exercice



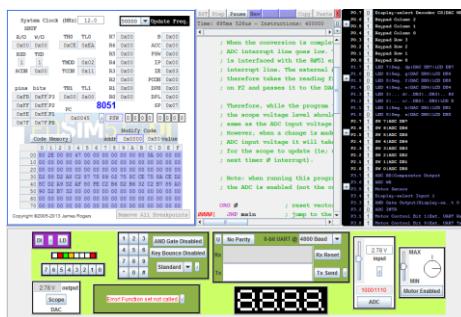
166

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Emulateur 8051

- Téléchargez edsim51di sur la page <http://www.edsim51.com/>
- Exécutez le
- Etudiez le schéma électrique de référence
- Chargez le programme d'exemple adcToDac.asm
- Etudiez le fonctionnement de ce programme d'exemple



167

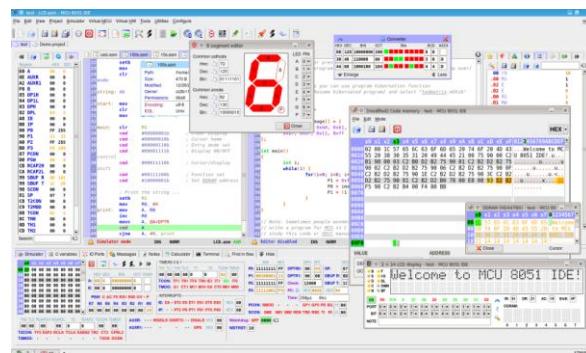
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des 8051

Outils Open Source pour le 8051

- <http://www.moravia-microsystems.com/mcu-8051-ide/>
 - Un autre émulateur (supportant le langage C)



- <http://sdcc.sourceforge.net/>
 - SDCC - Small Device C Compiler

168

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



La grande famille des PIC

Présentation

- Famille des « PICmicro » de Microchip
- Dérivés du PIC1650 développé en 1977 par General Instrument (scindée ensuite en plusieurs entreprises)
- Pourrait être traduit en:
 - « Peripheral Interface Controller »
 - « Programmable Intelligent Computer »
 - « Programmable Integrated Circuit »
- En 2009, Microchip revendiquait avoir vendu plus de **6 milliards** de microcontrôleurs PIC

 **MICROCHIP**



170 Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Familles de PIC



• 8 bits

- **10F 12F** : ce sont des PIC minuscules (environ 6 pattes) qui possèdent quelques fonctions essentielles (timer, comparateur ou convertisseur analogique/numérique).
- **16F** : ce sont les PIC les plus répandus. Parmi leurs caractéristiques principales, nous pouvons citer : architecture 8 bits, timers, compteurs, modules PWM, convertisseur analogique/numérique, modules de communication, nombreux ports d'E/S...
- **18F** : Ces PIC sont assez semblables aux 16F. Ils sont optimisés pour la programmation en langage C, grâce à un plus grand nombre d'instructions assembleur. Ils tendent de plus en plus à remplacer les 16F.

• 16 bits

- **PIC24** : Tout en restant dans le même type d'application que les 18F, les PIC24 offrent de bien meilleures performances grâce à leur architecture 16 bits, tout en conservant un grand nombre de périphériques.
- **dsPIC** : En combinant architecture 16 bits, cœur de calcul DSP et périphériques plus performants et plus variés, les dsPIC sont le choix idéal pour le contrôle moteur complexe, le traitement du signal...

• 32 bits

- **PIC32** : Ce sont aujourd'hui les produits les plus évolués de la gamme Microchip. Leur utilisation est réservée à des applications complexes et gourmandes

171

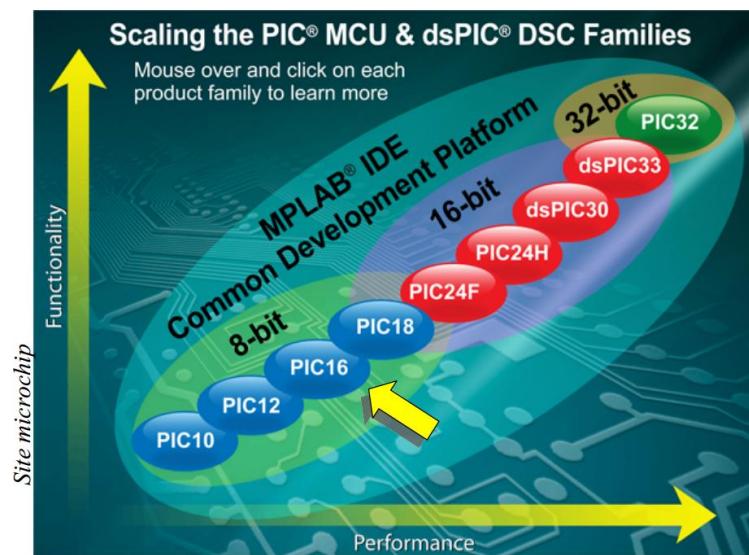
Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://clubelek.insa-lyon.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Familles de PIC



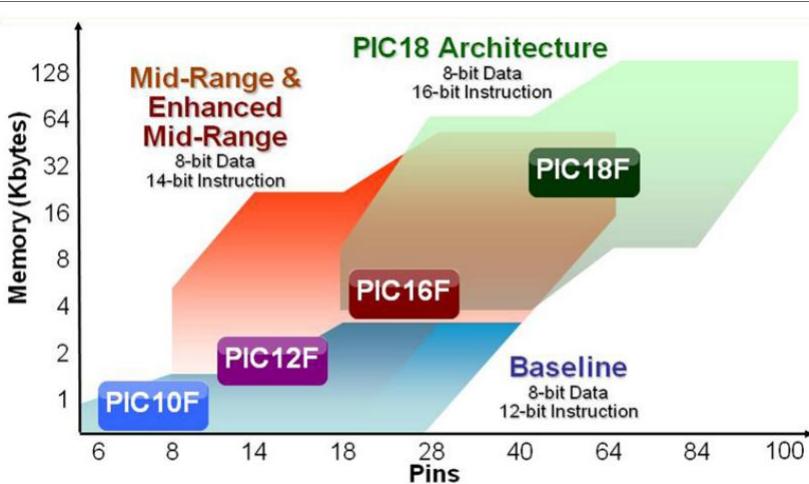
172

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Familles de PIC



173

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Nomenclature



- Les modèles de PIC courants sont repérés par une référence de la forme :
 - 2 chiffres : famille du PIC (10, 12, 16, 18, 24, 32) ou dsPIC (30, 33) — 2 familles très rares ont été également introduites PIC14 / PIC17.
 - 1 lettre : type de mémoire de programme (C ou F). Le F indique en général qu'il s'agit d'une mémoire flash et donc effaçable électriquement. La lettre C indique en général que la mémoire ne peut être effacée que par exposition aux ultraviolets (exception pour le PIC16C84 qui utilise une mémoire EEPROM donc effaçable électriquement). Un L peut être ajouté devant pour indiquer qu'il s'agit d'un modèle basse tension (exemple : 2 V à 5,5 V si LF — 4,2 V à 5,5 V si F).
 - un nombre de 2 à 4 chiffres : modèle du PIC au sein de la famille.
 - un groupe de lettres pour indiquer le boîtier et la gamme de température.
- Par exemple, le PIC18LF4682-I/P est un microcontrôleur de la famille PIC18, basse tension (L), à mémoire flash (F), modèle 4682, gamme de température industrielle (I) et boîtier DIL40.

(Toutefois il y a maintenant des exceptions : PIC18F25K20 ou PIC18F96J60 par exemple)

174

Architecture des systèmes embarqués

Source: wikipedia

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Il y en a pour tous les goûts...

Small Outline	Bumped Die (WLCS)	Die/Wafer (WLCS)	3-lead SC70 (LB)	5-lead SC70 (LT)	5-lead SOT-23 (T1/CB)	3-lead SOT-89	3-lead DOPAK (EB)	5-lead DPAK (ET)	3-lead TO-92 (TO/2B)	5-lead TO-220 (AT)
Dual Flat No Lead (DFN)	8-lead DFN (MC) 2 x 3 x 0.9 mm	8-lead DFN (MN) 2 x 3 x 0.75 mm	8-lead UDFN (MU) 2 x 3 x 0.5 mm	8-lead DFN (MF) 3 x 3 x 0.5 mm	8-lead DFN (MD) 4 x 4 x 0.9 mm	8-lead DFN (MF) 6 x 5 x 0.9 mm				
Quad Flat No Lead (QFN)	16-lead QFN (MG) 3 x 3 x 0.9 mm	16-lead QFN (ML) 4 x 4 x 0.9 mm	20-lead QFN (ML) 4 x 4 x 0.9 mm	20-lead QFN (MQ) 5 x 5 x 0.9 mm	28-lead UQFN (MV) 4 x 4 x 0.5 mm	28-lead QFN (MQ) 5 x 5 x 0.9 mm				
Plastic Shrink Small Outline (SSOP)	8-lead MSOP (MS)	10-lead MSOP (UN)	16-lead QSOUP (QR)	20-lead SSOP (SS)	28-lead SSOP (SS)					
Plastic Thin Shrink Small Outline (TSSOP)	8-lead TSSOP (ST)	14-lead TSSOP (ST)	20-lead TSSOP (ST)							
Plastic Small Outline (SOIC)	8-lead SOIC (SN)	8-lead SOIC (SM)	14-lead SOIC (SL)	16-lead SOIC (SL)	18-lead SOIC (SO)	20-lead SOIC (SO)	28-lead SOIC (SO)			
Very Thin Thermal Leadless Array (VTLA)	36-lead VTLA (TL) 5 x 5 x 0.9 mm	44-lead VTLA (TL) 6 x 6 x 0.9 mm	124-lead VTLA (TL) 9 x 9 x 0.9 mm							

175

Architecture des systèmes embarqués

Source: wikipedia

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Il y en a pour tous les goûts...

Plastic Thin Quad Flatpack (TQFP)									
Plastic Quad Flatpack (QFP)									
Plastic Dual In-Line (PDIP)									
Ball Grid Array (BGA)									
Additional Package Options	NOR Flash Memory 8-lead WSON (A6/QAE) 5 x 6 mm	RF Devices 40-lead TSOP (WS/EIE) 10 x 20 mm	32-lead PDIP (P2/PHE) 600 mil	48-lead WFBGA (37/MAQE) 4 x 6 x 0.73 mm	6-lead XSON (QV/XQE) 1.5 x 1.5 x 0.5 mm	6-lead UQFN (QV/QUE) 3 x 1.8 x 0.5 mm	8051-based Microcontrollers 8-lead XSON (Q7/XQE) 2 x 2 x 0.5 mm	16-lead L1FLGA (MF/MLCF) 4 x 4 x 1.4 mm	44-lead PLCC (T2/NUE) 0.652 x 0.652 in

176

Architecture des systèmes embarqués

Source: wikipedia

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

De nombreuses références... très nombreuses !!!

Product	Buy	Status	Documents	W-Pricing	Family/Cores	Program Memory Size (Kbytes)	Program Memory Size (Kbytes)	Stacked memory	RAM (bytes)	EEPROM/Flash (bytes)	I2C (bytes)	PIR (bytes)	Max. I _{CC} (mA)	Max. I _{CC} (mA)	Peripheral (PPC)	Wait for memory	Brown Out Reset	Low Voltage Detection	Power (mA)	Internal oscillator	External RTC	Watchdog Timer (WDT)	# of Comparators	Overall I _{CC} (mA)
PIC18F1320	■	In Production	■	\$0.53	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	256	256	8	8	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	1	0			
PIC18F1321	■	In Production	■	\$0.54	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	128	2144	12	14	22	Yes	No	Programmable BOR	None	Yes	16	Yes	2	0		
PIC18F1322	■	In Production	■	\$0.55	Baseline 8-bit	1.0	1	No	81	64	12	14	20	Yes	No	None	None	Yes	4	8	4	0		
PIC18F1323	■	In Production	■	\$0.57	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	256	256	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1324	■	In Production	■	\$0.59	Mid-Range 8-bit	1.0	1	No	64	0	12	14	20	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1325	■	In Production	■	\$0.60	Baseline 8-bit	3	2	Yes	44	112	147	24	28	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	2		
PIC18F1326	■	In Production	■	\$0.62	Enhanced Mid-Range	7	4	Yes	256	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	0	0			
PIC18F1327	■	In Production	■	\$0.62	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	256	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1328	■	In Production	■	\$0.62	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	256	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1329	■	In Production	■	\$0.62	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	256	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1330	■	In Production	■	\$0.63	Mid-Range 8-bit	3.0	2	Yes	128	2144	11	14	22	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	1			
PIC18F1331	■	In Production	■	\$0.64	Enhanced Mid-Range	7	4	Yes	312	2144	12	14	32	Yes	No	Programmable BOR	None	Yes	32	8	0			
PIC18F1332	■	In Production	■	\$0.64	Enhanced Mid-Range	7	4	Yes	312	256	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1333	■	In Production	■	\$0.65	Enhanced Mid-Range	7	4	No	312	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1334	■	In Production	■	\$0.67	Enhanced Mid-Range	7	4	No	312	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1335	■	In Production	■	\$0.67	Enhanced Mid-Range	7	4	No	312	2144	12	14	32	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1336	■	In Production	■	\$0.68	Enhanced Mid-Range	3.0	2	Yes	128	2144	10	20	22	Yes	No	Programmable BOR	None	Yes	16	32	0			
PIC18F1338	■	In Production	■	\$0.69	Mid-Range 8-bit	3.0	2	Yes	128	0	12	14	20	Yes	No	80	160	Yes	Yes	2	0			
PIC18F1339	■	In Production	■	\$0.70	Enhanced Mid-Range	7	4	Yes	312	2144	10	20	32	Yes	No	Programmable BOR	None	Yes	32	8	0			

→ Voir le site de microchip

177

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Focus sur la famille des 8 bits

	Baseline Architecture	Mid-Range Architecture	Enhanced Mid-Range Architecture	PIC18 Architecture
Pin Count	6-40	8-64	8-64	18-100
Interrupts	No	Single interrupt capability	Single interrupt capability with hardware context save	Multiple interrupt capability with hardware context save
Performance	5 MIPS	5 MIPS	8 MIPS	Up to 16 MIPS
Instructions	33, 12-bit	35, 14-bit	49, 14-bit	83, 16-bit
Program Memory	Up to 3 KB	Up to 14 KB	Up to 28 KB	Up to 128 KB
Data Memory	Up to 138 Bytes	Up to 368 Bytes	Up to 1.5 KB	Up to 4 KB
Hardware Stack	2 level	8 level	16 level	32 level
Features	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comparator ■ 8-bit ADC ■ Data Memory ■ Internal Oscillator 	In addition to Baseline: <ul style="list-style-type: none"> ■ SPI/PCTM ■ UART ■ PWMs ■ LCD ■ 10-bit ADC ■ Op Amp 	In addition to Mid-Range: <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiple Communication Peripherals ■ Linear Programming Space ■ PWMs with Independent Time Base 	In addition to Enhanced Mid-Range: <ul style="list-style-type: none"> ■ 8x8 Hardware Multiplier ■ CAN ■ CTMU ■ USB ■ Ethernet ■ 12-bit ADC
Highlights	Lowest cost in the smallest form factor	Optimal cost to performance ratio	Cost effective with more performance and memory	High performance, optimized for C programming, advanced peripherals
Total Number of Devices	16	58	29	193
Families	PIC10, PIC12, PIC16	PIC12, PIC16	PIC12FXXX, PIC16F1XX	PIC18

178

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Focus sur la famille des 8 bits

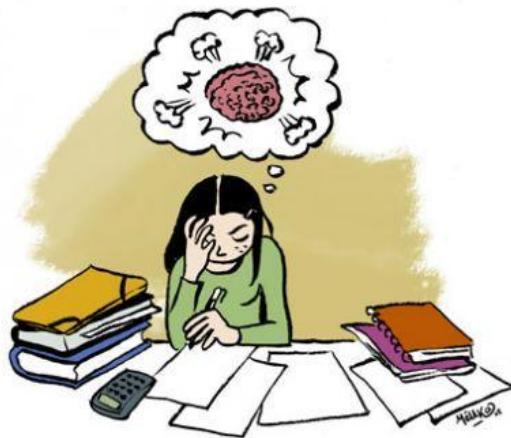
	Baseline Architecture	Mid-Range Architecture	Enhanced Mid-Range Architecture	PIC18 Architecture
Pin Count	6-40	8-64	8-64	18-100
Interrupts	No	Single interrupt capability	Single interrupt capability with hardware context save	Multiple interrupt capability with hardware context save
Performance	5 MIPS	5 MIPS	8 MIPS	Up to 16 MIPS
Instructions	33, 12-bit	35, 14-bit	49, 14-bit	83, 16-bit
Program Memory	Up to 3 KB	Up to 14 KB	Up to 28 KB	Up to 128 KB
Data Memory	Up to 138 Bytes	Up to 368 Bytes	Up to 1.5 KB	Up to 4 KB
Hardware Stack	2 level	8 level	16 level	32 level
Features	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comparator ■ 8-bit ADC ■ Data Memory ■ Internal Oscillator 	<p>In addition to Baseline:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SPI/PCTM ■ UART ■ PWMs ■ LCD ■ 10-bit ADC ■ Op Amp 	<p>In addition to Mid-Range:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Multiple Communication Peripherals ■ Linear Programming Space ■ PWMs with Independent Time Base 	<p>In addition to Enhanced Mid-Range:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 8x8 Hardware Multiplier ■ CAN ■ CTMU ■ USB ■ Ethernet ■ 12-bit ADC
Highlights	Lowest cost in the smallest form factor	Optimal cost to performance ratio	Cost effective with more performance and memory	High performance, optimized for C programming, advanced peripherals
Total Number of Devices	16	58	29	193
Families	PIC10, PIC12, PIC16	PIC12, PIC16	PIC12FXXX, PIC16F1XX	PIC18

179

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Exercice



180

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Outil « Microchip Advanced Part Selector »

- Ouvrez la page
<http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx>
- Filtrez les PIC ayant les caractéristiques suivantes:
 - Références courantes
 - 8 bits
 - Au moins un port CAN et un port SPI
 - 40 broches
- Comparer les caractéristiques du premier et du dernier de la liste proposée
- Réitérer en sélectionnant les caractéristiques suivantes:
 - MCU 16 bits
 - 1 port USB Full Speed Device / Host / OTG
 - 2 ports CAN

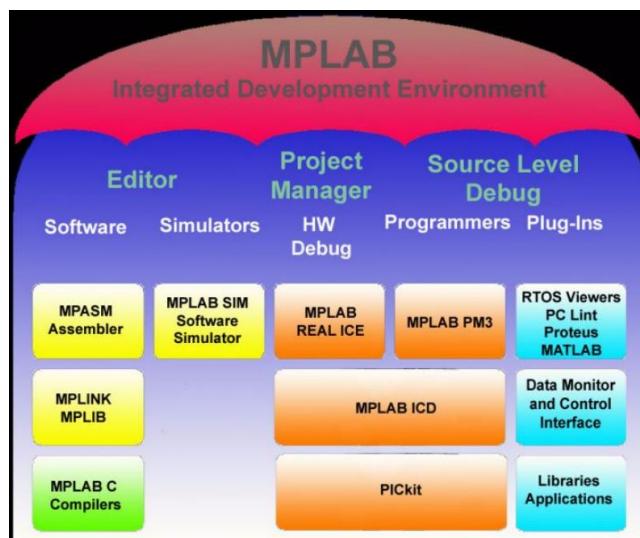
181

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement



182

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement

Logiciel gratuit inclus dans MPLAB IDE

Programmer's Text Editor	Utilisez l'éditeur pour écrire du code source et le sauvegarde. Le code source peut être destiné à l'assembleur ou aux compilateurs C.
Project Manager	Permet de grouper à la source des fichiers, puis de les envoyés vers les outils logiciels pour l'assemblage et / ou la compilation.
MPASM™/MPLINK™	Le code écrit dans MPLAB est transformée en "code machine" par l'assembleur en une suite de un et de zéro, qui seront ensuite programmé dans un MCU. L'éditeur de liens prend soin de mettre le code en mémoire, d'attribuer des registres pour les variables, et de s'assurer que chaque module source (généralement écrits dans un fichier texte) peuvent accéder à des fonctions et des variables à partir de modules d'autres sources.
MPLAB SIM	Ceci est le simulateur qui est intégré à MPLAB IDE. Il prend en charge le débogage des PIC MCU et dsPIC DSC. Il utilise votre PC pour simuler les instructions MCU et simule également de nombreuses fonctions des périphériques, y compris la conversion A/D, l'USARTs, et les broches I/O. Des signaux de stimulus peuvent être injectés dans les registres ou sur des broches et des journaux de changements de registre peuvent être sauvegardés dans un fichier texte pour une analyse ultérieure.

183

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement

Logiciels en option pour MPLAB IDE

MPLAB C Compilers	Compilateurs C conforme à la norme ANSI pour les microcontrôleurs PIC18, PIC24 et PIC32 et dsPIC DSC. C'est une application 32 bits, utilisable avec la console Windows, mais est également entièrement intégré dans MPLAB IDE. Les projets, les options du compilateur et les personnalisations de l'éditeur de liens peut entièrement s'effectuer dans MPLAB IDE, fournissant une interface graphique pour ce puissant compilateur. Nodification des erreurs et basculer instantanément vers des lignes correspondantes dans le code source, des fenêtres de visualisation permettent de voir la structure des données avec les types de données définis, y compris en virgule flottante.
--------------------------	---

Programmateurs optionnels à MPLAB IDE

PICSTART Plus	Un programmeur de périphérique bas-coût, soutenant principalement PIC dispositifs DIP.
MPLAB PM3	Un programmeur universel supporter la plupart des PIC et des dispositifs dsPIC et forfaits.
MPLAB ICD	Un débogueur à faible coût / programmeur qui travaille avec de nombreux dernière version de Flash microcontrôleurs PIC et dsPIC DSC.
PICkit développement Programmeur / Debugger	Permet le débogage in-circuit et la programmation des microcontrôleurs PIC * sélectionné.

184

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement



Microchip In-Circuit Emulators and Debuggers

MPLAB REAL ICE	MPLAB REAL ICE est la prochaine génération d'émulateur de Microchip à grande vitesse pour les microcontrôleurs. Il débogue des programmes de microcontrôleurs PIC et dsPIC avec l'interface utilisateur graphique puissante de l'environnement de développement intégré MPLAB IDE.
MPLAB ICD	Certains Flash-based microcontrôleurs PIC et dsPIC DSC ont la logique supplémentaire sur chaque puce qui permet à un débogueur en circuit pour télécharger du code dans la puce, puis de l'exécuter. La logique supplémentaire permet à l'application du firmware de s'arrêter à des points d'arrêt, où l'ingénieur peut voir les registres internes et vérifier l'état de la puce au point d'arrêt. Le code peut être exécuté en mode pas à pas, les variables et les registres peuvent être modifiés afin de déterminer si le code fonctionne correctement. La mémoire programme du microcontrôleur Flash cible est utilisée pendant le débogage. Un circuit de debug permet l'interconnexion même après que le produit soit entré en production, il peut être débogué et reprogrammé après coup.
PICkit Development Programmer/Debugger	Enables in-circuit debugging and programming of selected PIC® microcontrollers.

185

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement

MPLAB PM3

- RS-232 ou USB
- Intégrée l'interface In-Circuit Serial Programming (ICSP)
- Mode PC hôte pour un contrôle total
- Mode sans échec pour sécuriser les données
- Mode autonome pour la programmation sans PC
- Ligne complète de sockets interchangeables pour soutenir tous la gamme de Microchip et les options de boîtier (vendu séparément)
- Sérialisation SQTP pour la programmation des numéros de série unique.
- Une deuxième ligne de commande DOS interface est disponible pour le contrôle des lots
- Secure Digital (SD) et MultiMedia Card (MMC)



MPLAB® REAL ICE™

Bien qu'il s'agisse principalement d'un débogueur, MPLAB REAL ICE sert en tant que programmeur pour les microcontrôleurs Flash. MPLAB REAL ICE, utilise le dispositif de Microchip In-Circuit Serial Programming et tant que les trois broches peuvent être correctement conduites aux microcontrôleurs PIC et dsPIC DSC, le firmware peut être reprogrammé après la fabrication du produit de l'application.



186

Architecture des systèmes embarqués

Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Outils de développement

MPLAB ICD

Aussi et surtout un débogueur, MPLAB ICD permet de programmer plusieurs microcontrôleurs Flash. MPLAB ICD utilise la technologie de Microchip In-Circuit Serial Programming.

MPLAB ICD peut également être utilisé pour tester et déboguer une application finale, utilisant une interface simple. De nombreux concepteurs laisser un connecteur ICD sur l'application finale (ou au moins une place sur le PCB sur lequel un socket peut être soudé si nécessaire) à utiliser pour le débogage sur le terrain, faire des modifications du firmware, ou la fabrication et les essais en ligne.



PICKit développement Programmeur / Debugger

PICKit Debug Express permet le débogage in-circuit sur certains microcontrôleurs PIC. Les fonctions de débogage simples, permettent de stopper le programme pendant le fonctionnement sur le microcontrôleur PIC qui intégré l'application. Lorsque le programme s'arrête sur un point d'arrêt, les registres de fichiers peuvent être examinées et modifiées.



187

Architecture des systèmes embarqués

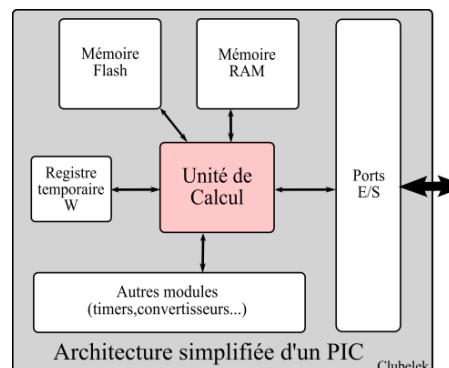
Source: <http://electroniciens.dr14.cnrs.fr/>

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Architecture simplifiée

- Architecture Harvard
- RISC
- Temps constant d'exécution des instructions (1 ou 2 cycles instruction)



188

Architecture des systèmes embarqués

Source: wikipedia

C. Brunschweiler

La grande famille des PIC

Exemple d'un 8 bits « Mid Range »: le PIC 16F84A



PIC16F84A

18-pin Enhanced FLASH/EEPROM 8-Bit Microcontroller

High Performance RISC CPU Features:

- Only 35 single word instructions to learn
- All instructions single-cycle except for program branches which are two-cycle
- Operating Speeds up to 20 MHz clock input
DC > 200 ns instruction cycle
- 16x16 words of program memory
- 88 bytes of Data memory
- 64 bytes of EEPROM
- 14-bit wide instruction words
- 8x8 wide data bytes
- 15 Special Function Registers
- Eight general purpose hardware stack
- Direct, indirect and relative addressing modes
- Four internal sources:
 - External RIBIINT pin
 - Timer 0 overflow
 - PORTB/Tx4+ interrupt-on-change
 - Data EEPROM write complete

Peripheral Features:

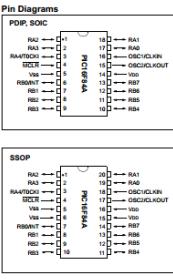
- 13 I/O pins with individual direction control
- High current sink/source for direct LED drive
- 25 mA sink/source, per pin
- 256 bytes of EEPROM
- TMR0: 8-bit timer/counter with 8-bit programmable prescaler

Special Microcontroller Features:

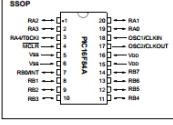
- 10,000 erase/write cycles Enhanced FLASH Program memory typical
- 10,000 typical erase/write cycles EEPROM Data memory typical
- EEPROM Data Retention > 40 years
- In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) via bidirectional serial port
- Power-on Reset (POR), Powerup Timer (PWRT), Oscillator Start-up Timer (OST)
- Watchdog Timer (WDT) with its own On-Chip RC Oscillator for reliable operation
- Code protection
- Power saving SLEEP mode
- Selectable oscillator options

Pin Diagrams

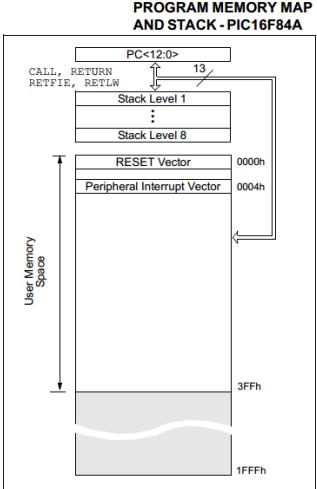
PDIP, SOIC



SSOP



PROGRAM MEMORY MAP AND STACK - PIC16F84A



PC<12:0>

CALL, RETURN, RETFIE, RETLN

Stack Level 1

Stack Level 8

RESET Vector 0000h

Peripheral Interrupt Vector 0004h

User Memory Space

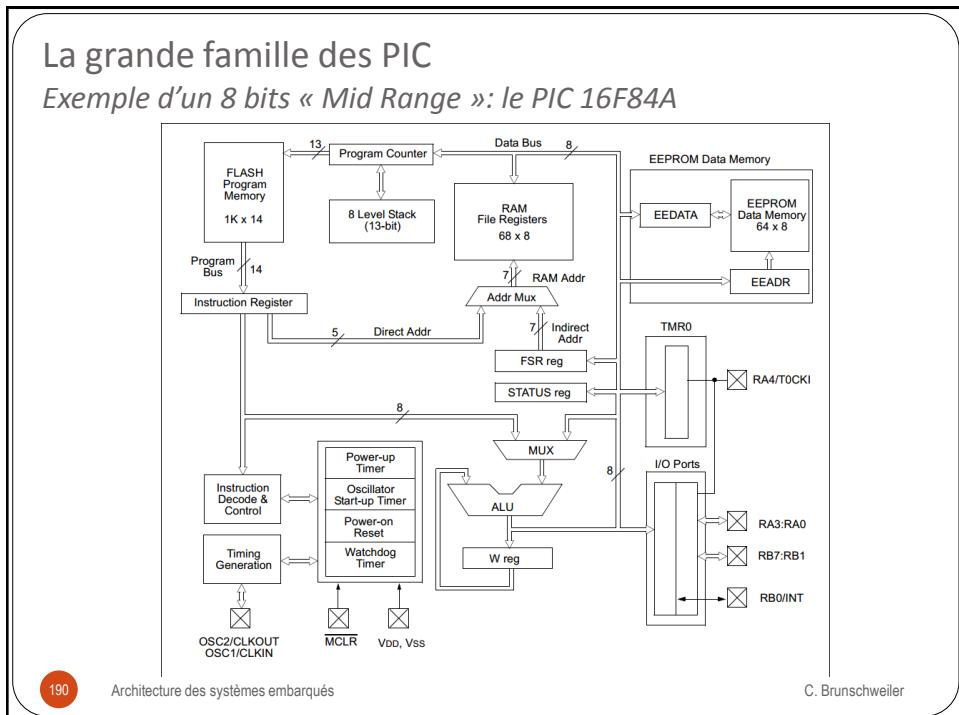
3FFh

1FFFh

189

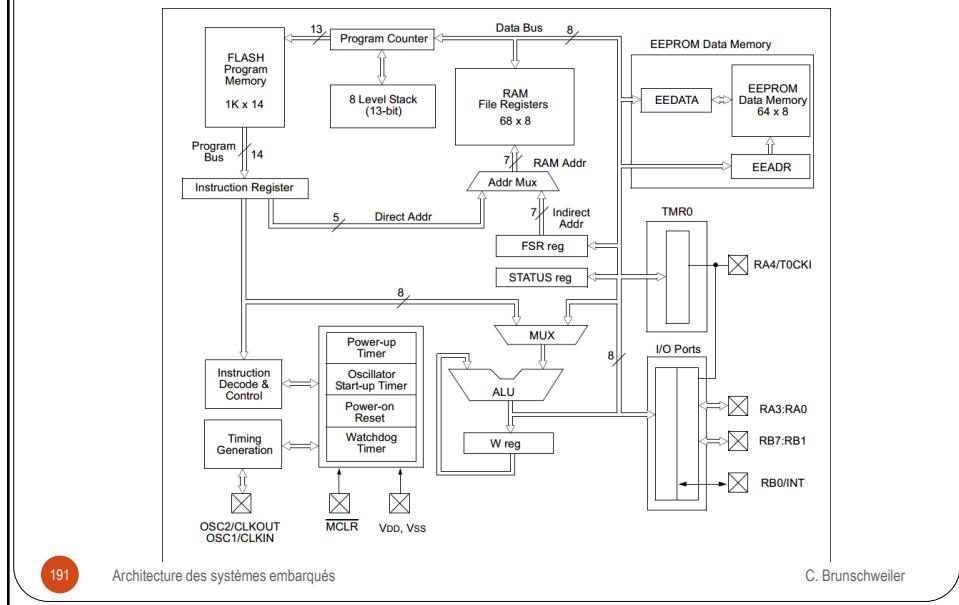
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

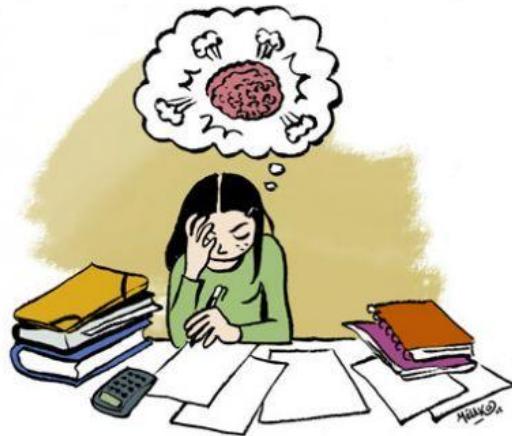


La grande famille des PIC

Exemple d'un 8 bits « Mid Range »: le PIC 16F84A



Exercice



192

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

PIC 16F84A

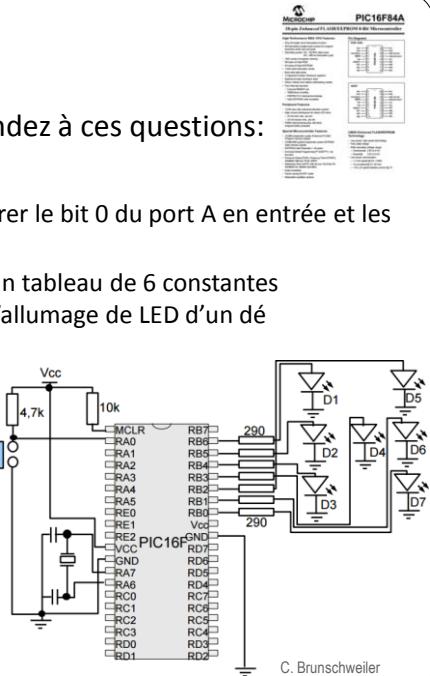
En vous aidant de la datasheet, répondez à ces questions.

- Port d'entrées / sorties

- Comment faut il procéder pour configurer le bit 0 du port A en entrée et les bits 0 à 6 du port B en sortie?
 - Quelles sont les valeurs à ranger dans un tableau de 6 constantes correspondantes aux 6 combinaisons d'allumage de LED d'un dé électronique (voir schéma).

- Interruptions

- Expliquez pourquoi l'appui sur le bouton ne peut être géré par une interruption
 - Quelle modification apporter pour corriger cela?



193 Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

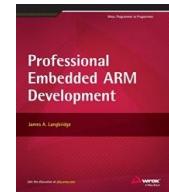
193



194

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



**“In the world of embedded systems, you
can’t work for long without working on an
ARM CPU.”**

James a. Langbridge

195

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

- Introduction
- Historique
- Caractéristiques principales
- Quelques processeurs emblématiques à cœur(s) ARM
- Quelques produits emblématiques à base de cœur(s) ARM
- La famille ARM
- Nomenclature
- L’architecture ARM
- Les jeux d’instructions ARM
- Trois petits « extras »



196

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Introduction



- ARM: Advanced RISC Machine
- ARM est une joint venture créée entre **Acorn**, **Apple** et **VLSI** en Novembre 1990
- ARM est le **leader** sur le marché des coeurs de micro pour l'embarqué (principalement 32 bits)
- ARM n'est pas un fondeur: il ne fabrique pas (plus) de composants mais fournit, **sous licence**, ses coeurs de CPU aux plus grands fondeurs
- Maison mère basée à Cambridge, UK
- Design centers à Austin (Texas), Cambridge, Sophia Antipolis et Trondheim (Norvège / GPU)
- Principalement connue pour ses coeurs de micros, ARM est également:
 - un éditeur d'outils de développement (marques **Realview** et **Keil**)
 - un concepteur de processeurs graphiques (série **MALI**)



An ARM® Company

RealView®

Tools by ARM®

197

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Introduction



The ARM Partnership

Delivering ARM-powered® devices, tools and software



ARM

198

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Introduction



199

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Historique



- Historiquement, ARM: **Acorn RISC Machine**
- Acorn est une société anglaise (basée à Cambridge) qui, à la fin des années 70 a conçu et fabriqué un processeur 8 bits, le 6502, sur lequel la société base un ensemble de micro-ordinateurs.
- Le plus emblématique est le « **BBC micro** », vendu à 1,5 millions d'exemplaires (85% des ventes d'ordinateurs aux écoles anglaises).
- Au milieu des années 80, Acorn se lance dans le développement d'une nouvelle génération de processeur basée sur la technologie RISC.
- En avril 1985, après seulement 18 mois de travaux, l'ARM 1 est le 1er (co)processeur RISC à être commercialisé
- En 1987, le premier ordinateur à base de cœur ARM est l'Acorn Archimedes (ARM 2 puis ARM 3)



200

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Historique



- Là où Apple, Atari et Commodore, avec un Motorola 68000 à 8 Mhz ne disposait que d'une puissance de 1 MIPS, Acorn disposait lui d'une puissance de 4,5 MIPS à même fréquence avec son processeur maison.
- En novembre 1990, face à l'intérêt d'Apple vis-à-vis de l'architecture des processeurs ARM, la joint venture ARM est créée entre Appel, Acorn et VLSI
- En 1994, le RISC PC (ARM610, ARM700 puis ARM 710 et 710a) succède à l'Acorn Archimedes (équipé du RISC OS).



201

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

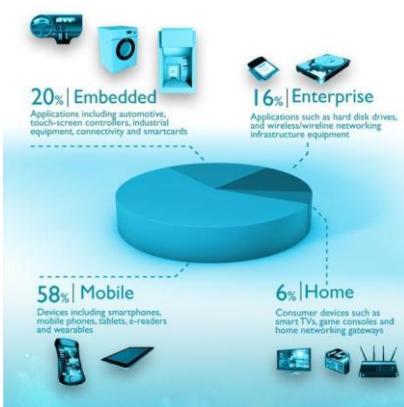
La très grande famille des ARM

Historique



POWERING

Where have 50 billion chips gone?
We break it down by market type below.



202

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Caractéristiques principales



- Processeurs 32 bits (et 64 bits pour les plus récents) à organisation **Von Neumann** (principalement)
- Nombre important de registres (R0 à R16)
- Architecture « **Load and Store** »
 - Les opérations sur les données ne se font qu'à partir du contenu des registres
- Instructions uniformes et de largeur fixe
- La plupart des instructions peuvent être exécutées sous condition
- La plupart des cœurs ARM ont 2 sets d'instructions
 - 32-bit **ARM** Instruction Set
 - 16/32-bit **Thumb** Instruction Set
- Bon ratio vitesse / consommation
- Haute densité de code

203

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Caractéristiques principales



- La plupart des instructions ne prennent qu'un cycle d'horloge
- Vitesse allant de 1 MHz à 1,25 GHz
- Certains cœurs ARM supportent JAVA **Jazelle** DBX (Direct Byte code eXecution)
- DSP Enhanced Instructions
- Support de la technologie **TrustZone** (sécurité)
- **In Circuit Debugger**
- A noter:
 - **Word** = 32 bits
 - **Halfword** = 16 bits
 - **Doubleword** = 64 bits

204

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Quelques processeurs emblématiques à cœur(s) ARM

- Famille **AT91** d'Atmel (SAM9 / SAM7)
- Famille **LPC** de NXP
- Famille **OMAP** de Texas Instrument
- Famille **iMX** de Freescale
- Famille **STM32** de ST Microelectronics
- Famille **Tegra** de Nvidia
- Famille **Snapdragon** de Qualcomm
- Famille **AXX** de Allwinner
- Famille **Exynos** de Samsung
- Famille **AX** d'Apple
- Famille **RKXXXX** de Rockchip
- Famille **MTXXXX** de Mediatek



205

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Quelques produits emblématiques à base de cœur(s) ARM



Huge Range of Applications



The Architecture for the Digital World™ **ARM**

206

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Quelques produits emblématiques à base de cœur(s) ARM



- ARM7TDMI(-S)
 - Game Boy Advance, Nintendo DS, Apple iPod, Lego NXT, GPS Garmin
- ARM920T
 - GPS Garmin, GPS TomTom
- ARM926EJ-S
 - Mobiles Sony séries K et W, NAS de Buffalo et Western Digital
- ARM946E-S
 - Appareils photo Canon
- ARM11 (xxx)
 - Mobiles Nokia, HTC, Samsung, ZTE, iPhone original et 3G, Nintendo 3DS, Raspberry Pi
- Cortex A7
 - Raspberry Pi 2
- Cortex A8
 - iPhone 3GS, HTC Desire, Pandora board, Motorola Droid, Samsung Galaxy S...
- Cortex A9
 - Samsung Galaxy SII, iPhone 4S, Pandaboard, NAS Synology DS215j ...
- Cortex M3
 - Arduino Due ...

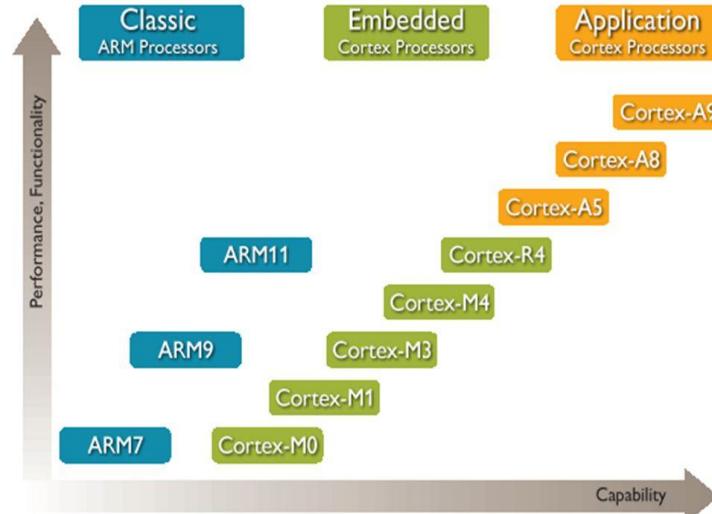
207

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

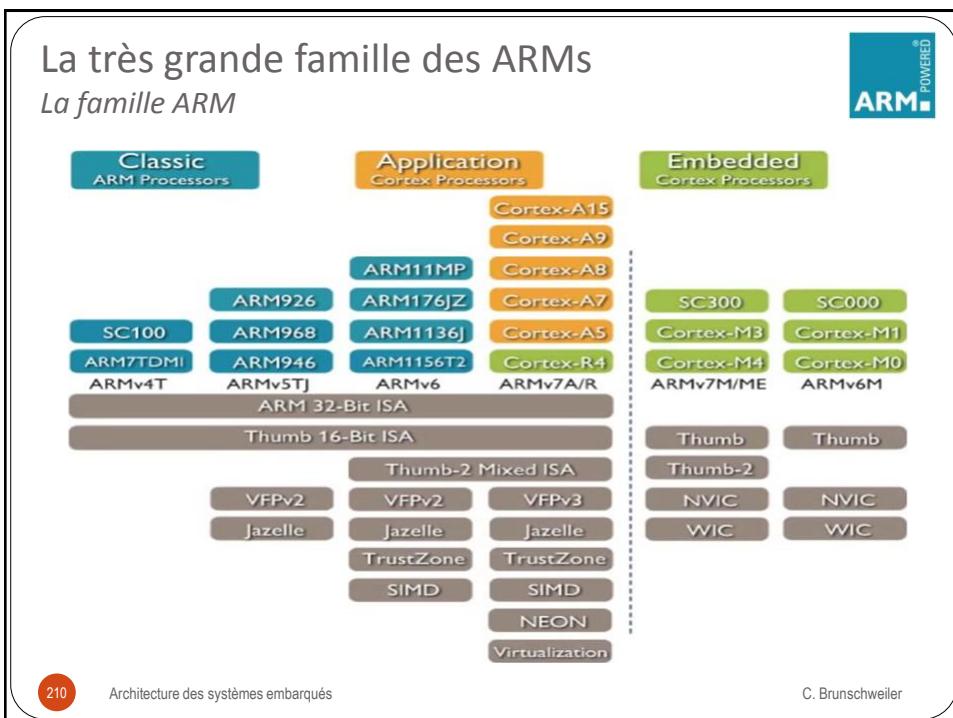
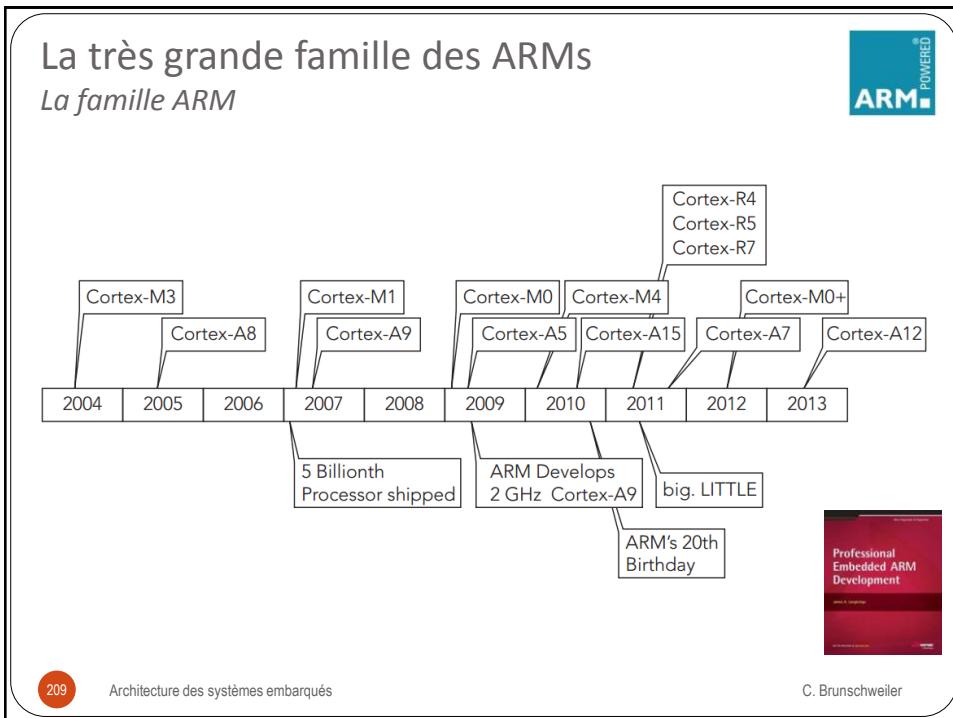
La famille ARM



208

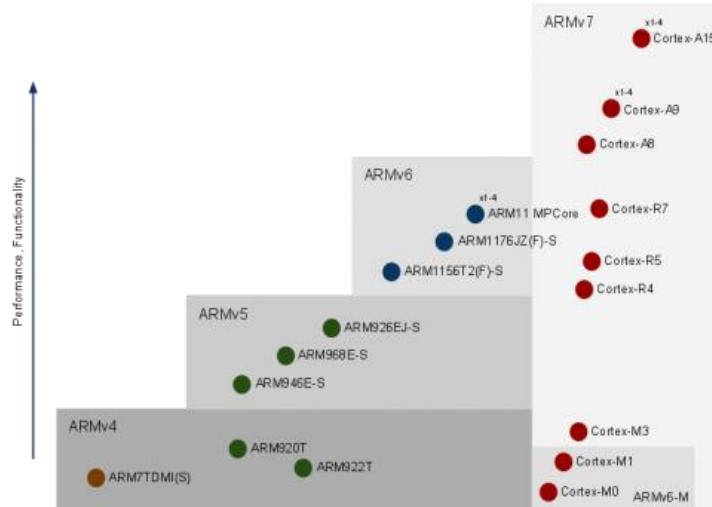
Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



La très grande famille des ARMs

La famille ARM



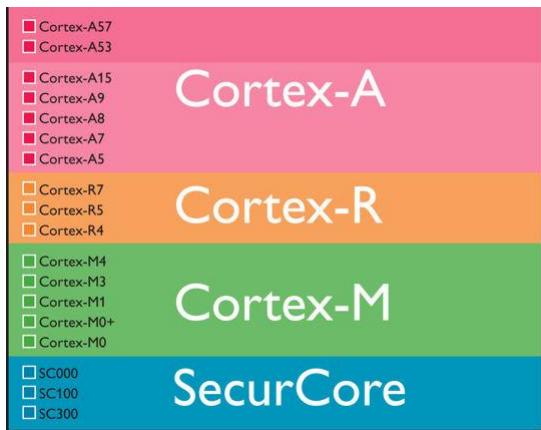
211

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

La famille ARM



212

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Profils de l'architecture ARM V7



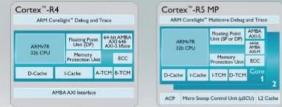
■ Application profile (ARMv7-A)

- Memory management support (MMU)
- Highest performance at low power
- Influenced by multi-tasking OS system requirements
- TrustZone for a safe, extensible system
- Optional Large Physical Address and Virtualization extensions



■ Real-time profile (ARMv7-R)

- Protected memory (MPU)
- Low latency and predictability 'real-time' needs
- Tightly Coupled Memories for fast, deterministic access



■ Microcontroller profile (ARMv7-M, ARMv6-M)

- Lowest gate count entry point
- Deterministic and predictable behavior a key priority
- Deeply embedded use



213

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

La famille ARM



Development of the ARM Architecture

v4T

Halfword and signed halfword / byte support
System mode
Thumb instruction set

v5TE

Improved ARM/Thumb
Interworking
CLZ
Saturated arithmetic
DSP multiply-accumulate
instructions

v6

SIMD Instructions
Multi-processing
v6 Memory architecture
Unaligned data support

v7

Cortex
Low-Power Leadership from ARM

Thumb-2
NEON
TrustZone
Virtualization

Architecture Profiles

v7-A (Applications): NEON

v7-R (Real-time): Hardware divide

v7-M (Microcontroller): Hardware divide,Thumb-2 only

- Note that implementations of the same architecture can be different:
 - Cortex-A8 - architecture v7-A with a 13-stage pipeline
 - Cortex-A9 - architecture v7-A with an 8-stage pipeline

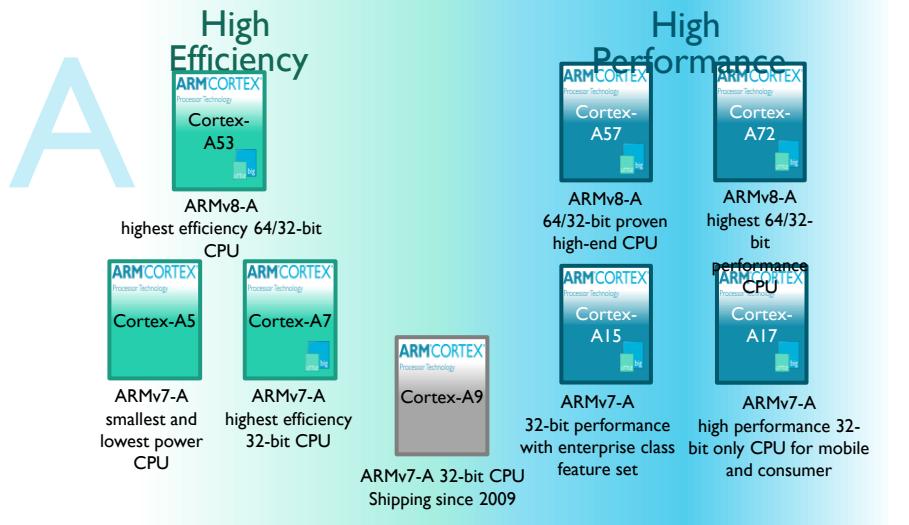
214

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

ARM® Cortex®-A Current Portfolio

IH 2015

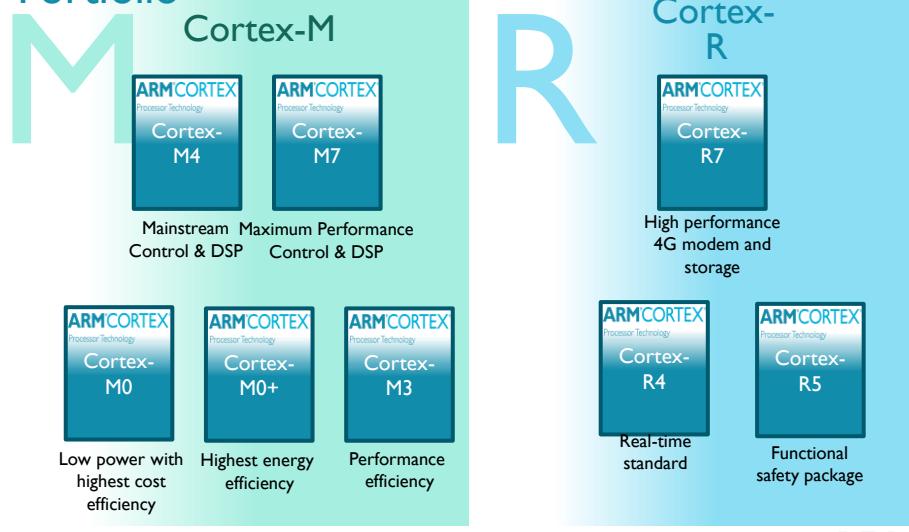


215



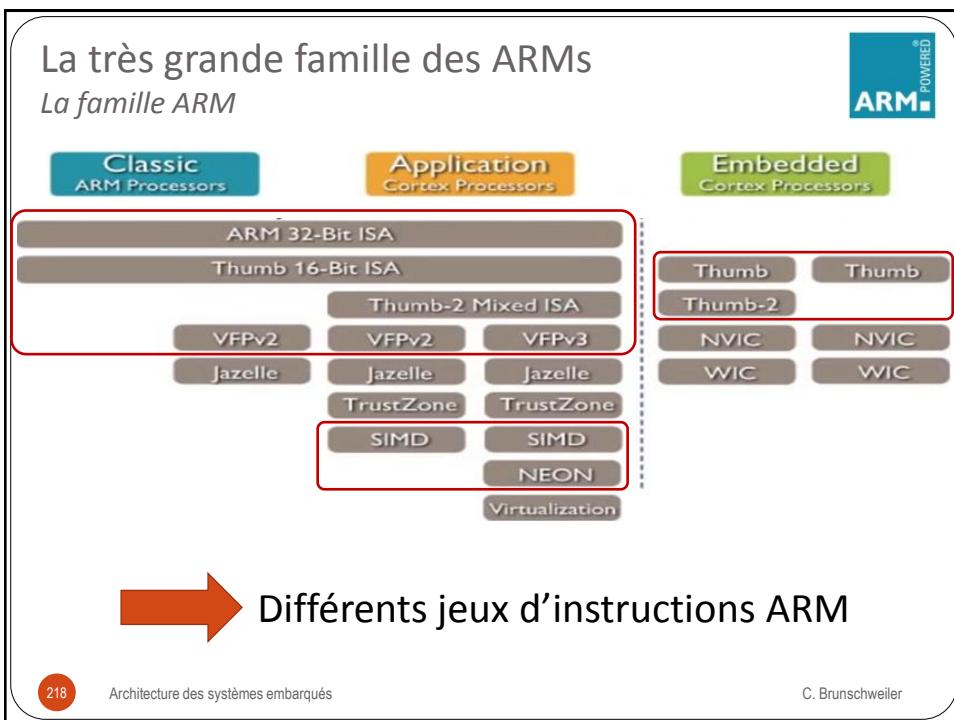
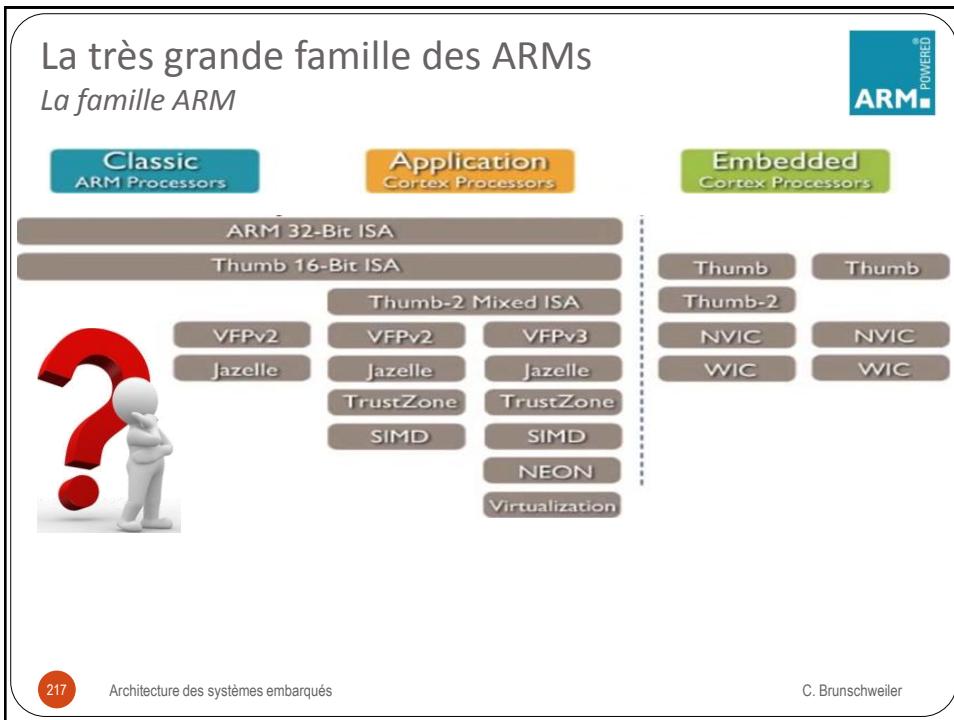
ARM® Cortex®-R and Cortex®-M Processor Portfolio

IH 2015



216





La très grande famille des ARMs

La famille ARM

ARM POWERED

The diagram illustrates the evolution of ARM processors across three main categories: Classic, Application, and Embedded. It shows the progression of instruction sets (ARM 32-Bit ISA, Thumb 16-Bit ISA, Thumb-2 Mixed ISA), floating-point units (VFPv2, VFPv3), memory management (Jazelle), and multimedia (SIMD, NEON). A vertical dashed line separates the Application and Embedded categories. In the Application section, TrustZone and Virtualization are highlighted. A large orange arrow points from the TrustZone and Virtualization boxes to the text "Support pour la sécurité et la sûreté".

219 Architecture des systèmes embarqués C. Brunschweiler

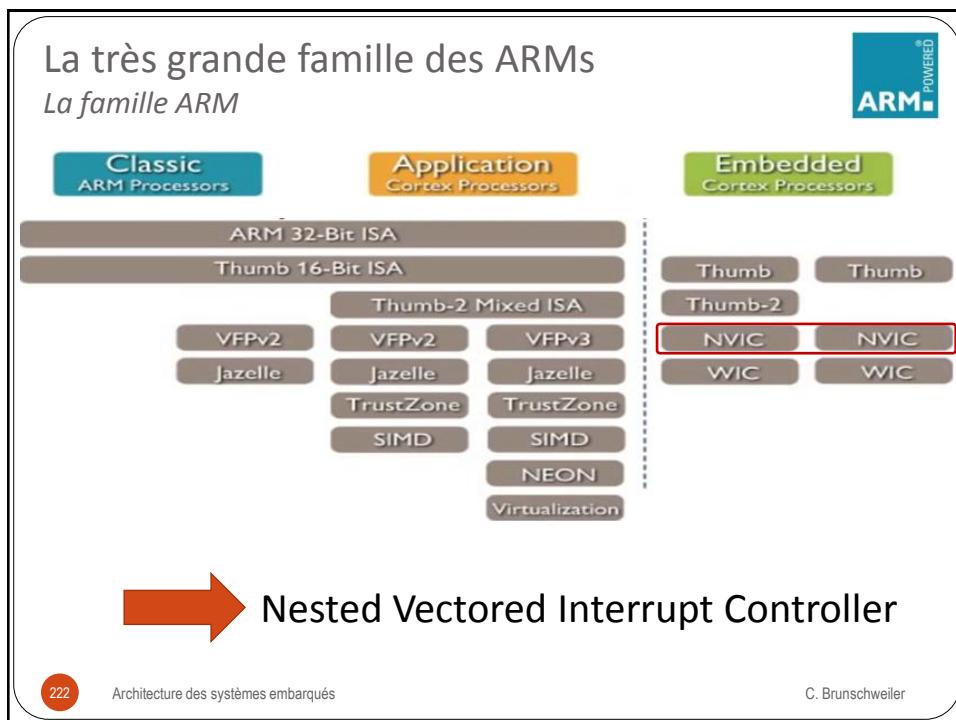
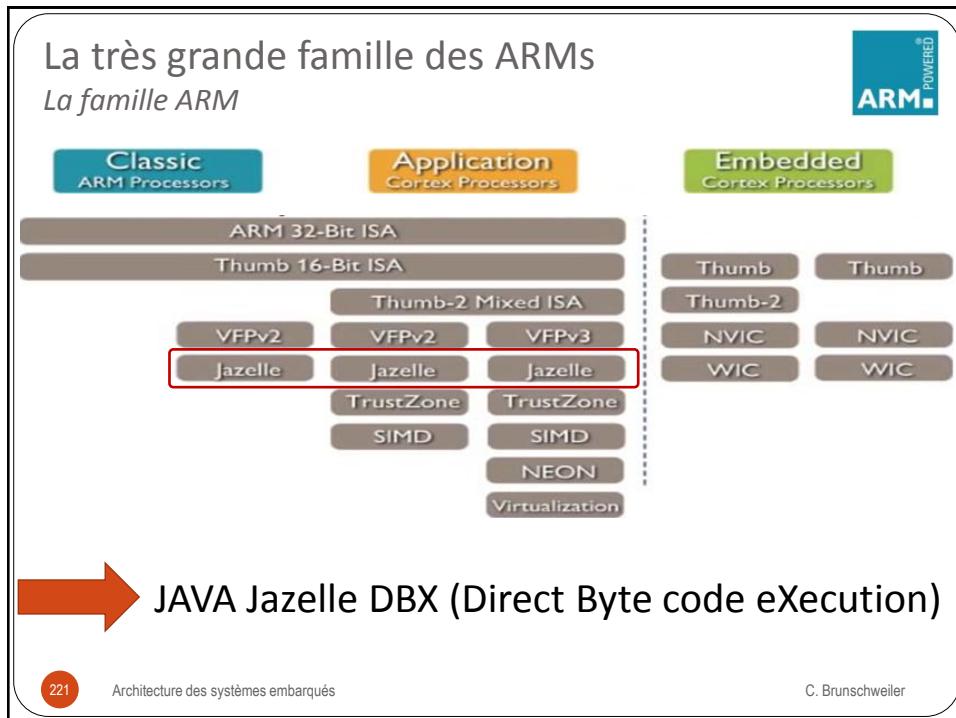
La très grande famille des ARMs

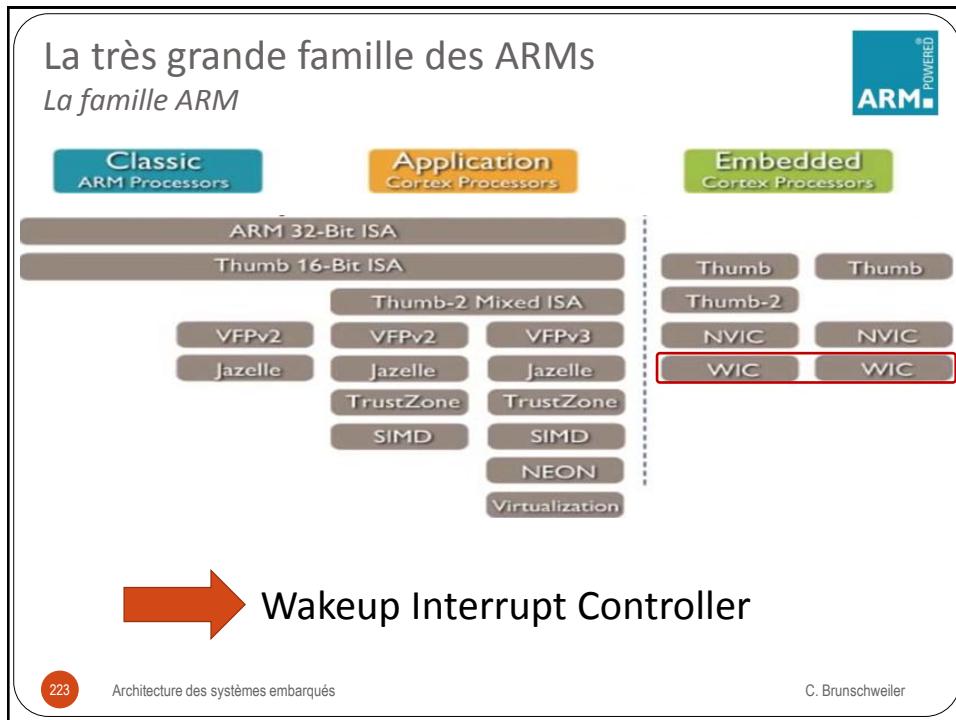
La famille ARM

- TrustZone et Virtualization

The diagram shows the TrustZone architecture. It is divided into two worlds: NORMAL and SECURE. The NORMAL world contains Application(s) and Guest OS, which are further divided into two Guest OS instances. Below these is the Hypervisor. The SECURE world contains Trusted Service(s) and Trusted OS. A Secure Monitor oversees both worlds. A vertical dashed line separates the NORMAL and SECURE worlds.

220 Architecture des systèmes embarqués C. Brunschweiler





La très grande famille des ARMs

Nomenclature

ARM POWERED

X	Y	Z	DESCRIPTION	EXAMPLE
7			ARM7 core version	ARM7
9			ARM9 core version	ARM9
10			ARM10 core version	ARM10
11			ARM11 core version	ARM11
	1		Cache, write buffer and MMU	ARM710
	2		Cache, write buffer and MMU, Process ID support	ARM920
	3		Physically mapped cache and MMU	ARM1136
	4		Cache, write buffer and MPU	ARM940
	5		Cache, write buffer and MPU, error correcting memory	ARM1156
	6		No cache, write buffer	ARM966
	7		AXI bus, physically mapped cache and MMU	ARM1176
	0		Standard cache size	ARM920
	2		Reduced cache	ARM1022
	6		Tightly Coupled Memory	ARM1156
	8		As for ARM966	ARM968

224

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Professional Embedded ARM Development

La très grande famille des ARMs

Nomenclature



ATTRIBUTE	DESCRIPTION
D	Supports debugging via the JTAG interface. Automatic for ARMv5 and above.
E	Supports Enhanced DSP instructions. Automatic for ARMv6 and above.
F	Supports hardware floating point via the VFP coprocessor.
I	Supports hardware breakpoints and watchpoints. Automatic for ARMv5 and above.
J	Supports the Jazelle Java acceleration technology.
M	Supports long multiply instructions. Automatic for ARMv5 and above.
T	Supports Thumb instruction set. Automatic for ARMv5 and above.
-S	This processor uses a synthesizable hardware design.



225

Architecture des systèmes embarqués

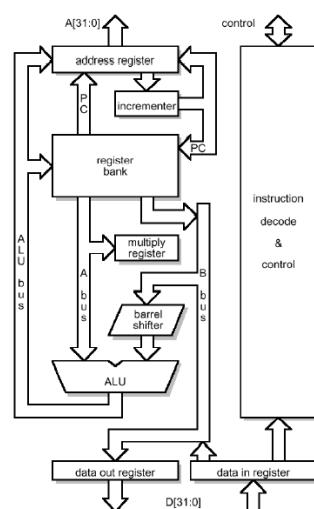
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

L'architecture ARM



- All data processing instructions can use the barrel shifter (an interesting and unique feature) to shift or rotate an operand
- Can operate in either big or little endian mode
- Memory is byte-oriented; each byte of memory has its own unique address



226

Architecture des systèmes embarqués

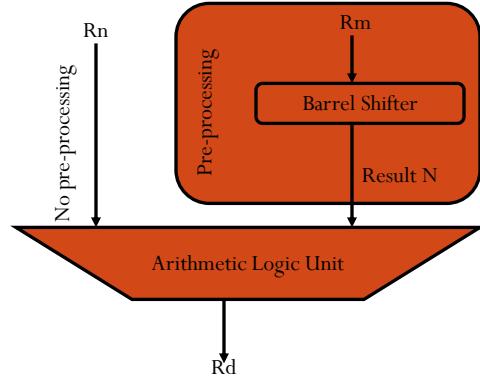
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

L'architecture ARM - Barrel Shifter



- Shift the 32 bit binary pattern in one of the source registers left or right by a specific number of positions before it enters the ALU



227

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

L'architecture ARM



- Les 7 modes opératoires des coeurs ARM*

- Most ARM cores have seven basic operating modes

- Each mode has access to its own stack space and a different subset of registers
- Some operations can only be carried out in a privileged mode

Mode	Description
Supervisor (SVC)	Entered on reset and when a Supervisor call instruction (SVC) is executed
FIQ	Entered when a high priority (fast) interrupt is raised
IRQ	Entered when a normal priority interrupt is raised
Abort	Used to handle memory access violations
Undef	Used to handle undefined instructions
System	Privileged mode using the same registers as User mode
User	Mode under which most Applications / OS tasks run



*: non applicable aux Cortex M

228

Architecture des systèmes embarqués

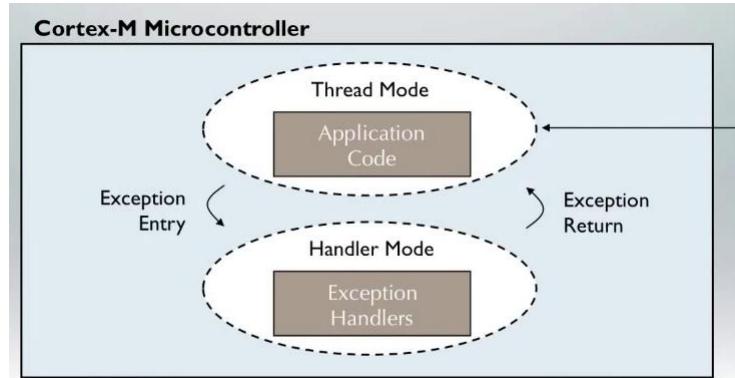
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

L'architecture ARM



- *Les 2 modes opératoires des coeurs Cortex M**



*: sujets à configuration.

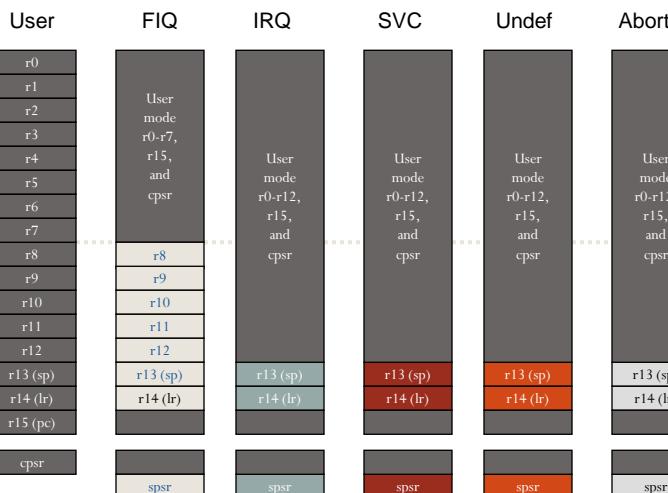
229

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

L'architecture ARM - Organisation des registres



Thumb state
Low registers

Thumb state
High registers

Note: System mode uses the User mode register set

230

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

L'architecture ARM - Les registres



- ARM has 37 registers all of which are 32-bits long.
 - 1 dedicated program counter
 - 1 dedicated current program status register
 - 5 dedicated saved program status registers
 - 30 general purpose registers
- The current processor mode governs which of several banks is accessible. Each mode can access
 - a particular set of **0-r12** registers
 - a particular **r13** (the stack pointer, sp) and **r14** (the link register, lr)
 - the program counter, **r15 (pc)**
 - the current program status register, **cpsr**

Privileged modes (except System) can also access

- a particular **spsr** (saved program status register)

231

Architecture des systèmes embarqués

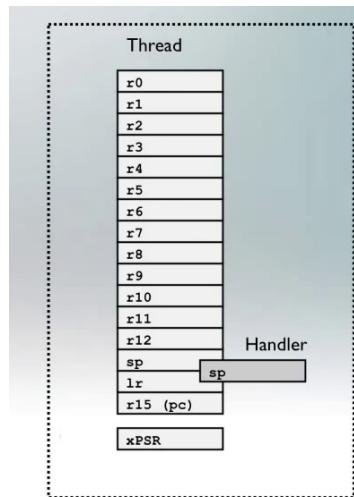
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

L'architecture ARM - Les registres des Cortex M



- 13 general purpose registers
 - Registers r0 – r7 (Low registers)
 - Registers r8 – r12 (High registers)
- 3 registers with special meaning/usage
 - Stack Pointer (SP) – r13
 - Link Register (LR) – r14
 - Program Counter (PC) – r15
- Special-purpose registers
 - xPSR is the program status register



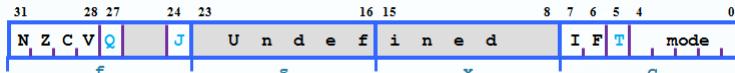
232

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

L'architecture ARM - Program Status Registers



- Condition code flags
 - N = **Negative** result from ALU
 - Z = **Zero** result from ALU
 - C = ALU operation **Carried** out
 - V = ALU operation **oVerflowed**
- Sticky Overflow flag - Q flag
 - Architecture 5TE/J only
 - Indicates if saturation has occurred
- J bit
 - Architecture 5TEJ only
 - J = 1: Processor in Jazelle state
- Interrupt Disable bits.
 - I = 1: Disables the IRQ.
 - F = 1: Disables the FIQ.
- T Bit
 - Architecture xT only
 - T = 0: Processor in ARM state
 - T = 1: Processor in Thumb state
- Mode bits
 - Specify the processor mode

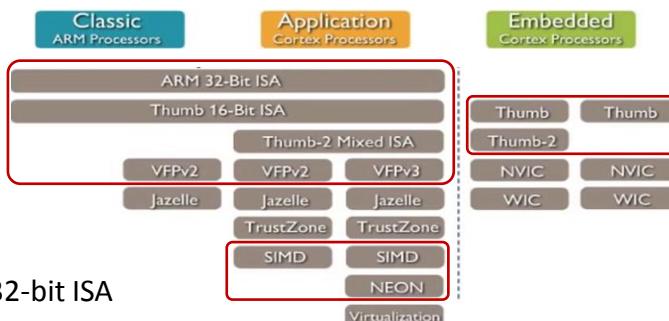
233

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions



- ARM 32-bit ISA
- Thumb 16-bit ISA
- Thumb 2 Mixed ISA
- VFP (Vector Floating Point)
- SIMD (Single Instruction Multiple Data)
- NEON

234

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

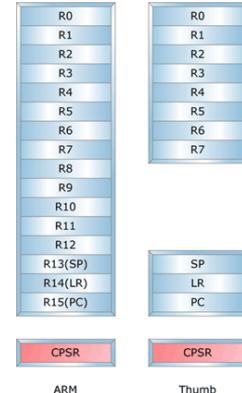
La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions



- **Thumb 16-bit ISA**

- Subset of the most commonly used 32-bit ARM instructions.
- 16 bits long, and have a corresponding 32-bit ARM instruction that has the same effect on the processor model.
- On execution, 16-bit Thumb instructions are transparently decompressed to full 32-bit ARM instructions in real time, without performance loss.
- Thumb has all the advantages of a 32-bit core:
 - 32-bit address space
 - 32-bit registers
 - 32-bit shifter, and Arithmetic Logic Unit (ALU)
 - 32-bit memory transfer.
- Thumb code is typically 65% of the size of ARM code, and provides 160% of the performance of ARM code when running from a 16-bit memory system.



- **Thumb 2 Mixed ISA**

235

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions



- **VFP (Vector Floating Point)**

- ARM Floating Point architecture (VFP) provides hardware support for floating point operations in half-, single- and double-precision floating point arithmetic. It is fully IEEE 754 compliant with full software library support.
 - **VFPv1** is obsolete.
 - **VFPv2** is an optional extension to the ARM instruction set in the ARMv5TE, ARMv5TEJ and ARMv6 architectures.
 - **VFPv3** is an optional extension to the ARM, Thumb® and ThumbEE instruction sets in the ARMv7-A and ARMv7-R profiles. VFPv3 implementation is with either thirty-two or sixteen double word registers. The terms VFPv3-D32 and VFPv3-D16 distinguish between these two implementation options. Extending VFPv3 uses the half-precision extensions that provide conversion functions in both directions between half-precision floating-point and single-precision floating-point.

236

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

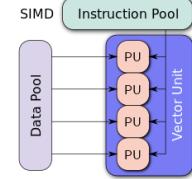
Les jeux d'instructions



- SIMD (Single Instruction Multiple Data)

- **ARMv6 SIMD Features:**

- 75% performance increase for audio and video processing
- Simultaneous computation of 2x16-bit or 4x8-bit operands
- Fractional arithmetic
- User definable saturation modes (arbitrary word-width)
- Dual 16x16 multiply-add/subtract 32x32 fractional MAC
- Simultaneous 8/16-bit select operations
- Performance up to 3.2 GOPS at 800MHz
- Performance is achieved with a "near zero" increase in power consumption on a typical implementation



- **Applications:**

- Media streaming
- Internet appliance
- MPEG4 and H264 encode/decode
- Voice and handwriting recognition
- FFT processing
- Complex arithmetic

- NEON (Cortex A only)



- General-purpose SIMD engine
- At least 2x the performance of ARMv6 SIMD.

237

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Les différentes instructions



ARM instruction set

Data processing instructions

Data transfer instructions

Block transfer instructions

Branching instructions

Multiply instructions

Software interrupt instructions

238

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



- Classes of data processing instructions

- Arithmetic operations
- Bit-wise logical operations
- Register-movement operations
- Comparison operations

- Operands: 32-bits wide;
there are 3 ways to specify operands

- come from registers
- the second operand may be a constant (immediate)
- shifted register operand

- Result: 32-bits wide, placed in a register

- long multiply produces a 64-bit result

239

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



Arithmetic Operations

ADD r0, r1, r2	$r0 := r1 + r2$
ADC r0, r1, r2	$r0 := r1 + r2 + C$
SUB r0, r1, r2	$r0 := r1 - r2$
SBC r0, r1, r2	$r0 := r1 - r2 + C - 1$
RSB r0, r1, r2	$r0 := r2 - r1$
RSC r0, r1, r2	$r0 := r2 - r1 + C - 1$

Bit-wise Logical Operations

AND r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ and } r2$
ORR r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ or } r2$
EOR r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ xor } r2$
BIC r0, r1, r2	$r0 := r1 \text{ and } (\text{not}) r2$

Register Movement

MOV r0, r2	$r0 := r2$
MVN r0, r2	$r0 := \text{not } r2$

Comparison Operations

CMP r1, r2	set cc on $r1 - r2$
CMN r1, r2	set cc on $r1 + r2$
TST r1, r2	set cc on $r1 \text{ and } r2$
TEQ r1, r2	set cc on $r1 \text{ xor } r2$

240

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



- Immediate operands:

immediate = (0->255) x 2^{2n} , $0 \leq n \leq 12$

ADD r3, r3, #3	$r3 := r3 + 3$
AND r8, r7, #&ff	$r8 := r7_{[7:0]}$, & for hex

- Shifted register operands

- the second operand is subject to a shift operation before it is combined with the first operand

ADD r3, r2, r1, LSL #3	$r3 := r2 + 8 \times r1$
ADD r5, r5, r3, LSL r2	$r5 := r5 + 2^{r2} \times r3$

241

Source: Aleksandar Milenkovic

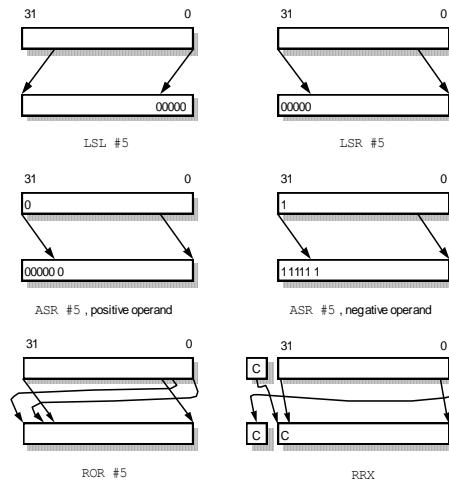
La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



- Shift operations

- LSL – Logical Shift Left
- LSR – Logical Shift Right
- ASR – Arithmetic Shift Right
- ROR – Rotate Right
- RRX – Rotate Right Extended by 1 place



242

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



- Setting the condition codes

- Any DPI can set the condition codes (N, Z, V, and C)
 - for all DPLs except the comparison operations a specific request must be made
 - at the assembly language level this request is indicated by adding an 'S' to the opcode
 - Example ($r3-r2 := r1-r0 + r3-r2$)

<code>ADDS r2, r2, r0</code>	; carry out to C
<code>ADC r3, r3, r1</code>	; ... add into high word

- Arithmetic operations set all the flags (N, Z, C, and V)
- Logical and move operations set N and Z
 - preserve V and either preserve C when there is no shift operation, or set C according to shift operation (fall off bit)

243

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Processing Instructions



- Multiplies

- Example (Multiply, Multiply-Accumulate)

<code>MUL r4, r3, r2</code>	$r4 := [r3 \times r2]_{31:0}$
<code>MLA r4, r3, r2, r1</code>	$r4 := [r3 \times r2 + r1]_{31:0}$

- Note

- least significant 32-bits are placed in the result register, the rest are ignored
- immediate second operand is not supported
- result register must not be the same as the first source register
- if 'S' bit is set the V is preserved and the C is rendered meaningless
- Example ($r0 = r0 \times 35$)
 - $ADD r0, r0, r0, LSL \#2$; $r0' = r0 \times 5$
 - $RSB r3, r3, r1$; $r0'' = 7 \times r0'$

244

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Data Transfer Instructions



- Single register load and store instructions

- transfer of a data item (byte, half-word, word) between ARM registers and memory

- Multiple register load and store instructions

- enable transfer of large quantities of data
- used for procedure entry and exit, to save/restore workspace registers, to copy blocks of data around memory

- Single register swap instructions

- allow exchange between a register and memory in one instruction
- used to implement semaphores to ensure mutual exclusion on accesses to shared data in multis

245

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Control Flow Instructions



Branch	Interpretation	Normal uses
B	Unconditional	Always take this branch
BAL	Always	Always take this branch
BEQ	Equal	Comparison equal or zero result
BNE	Not equal	Comparison not equal or non-zero result
BPL	Plus	Result positive or zero
BMI	Minus	Result minus or negative
BCC	Carry clear	Arithmetic operation did not give carry-out
BLO	Lower	Unsigned comparison gave lower
BCS	Carry set	Arithmetic operation gave carry-out
BHS	Higher or same	Unsigned comparison gave higher or same
BVC	Overflow clear	Signed integer operation; no overflow occurred
BVS	Overflow set	Signed integer operation; overflow occurred
BGT	Greater than	Signed integer comparison gave greater than
BGE	Greater or equal	Signed integer comparison gave greater or equal
BLT	Less than	Signed integer comparison gave less than
BLE	Less or equal	Signed integer comparison gave less than or equal
BHI	Higher	Unsigned comparison gave higher
BLS	Lower or same	Unsigned comparison gave lower or same

246

Source: Aleksandar Milenkovic

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Condition codes



- The possible condition codes are listed below:
 - Note AL is the default and does not need to be specified

CODE	MEANING	FLAGS
EQ	Equal equals zero	Z
NE	Not equal	!Z
VS	Overflow	V
VC	No overflow	!V
MI	Minus/negative	N
PL	Plus/positive or zero	!N
CS	Carry set/unsigned higher or same	C
CC	Carry clear/unsigned lower	!C
HI	Unsigned higher	C and !Z
LS	Unsigned lower or same	!C or Z
GE	Signed greater than or equal	N == V
LT	Signed less than	N != V
GT	Signed greater than	!Z and (N == V)
LE	Signed less than or equal	Z or (N != V)
AL	Always (default)	Any

247

La très grande famille des ARM

Les jeux d'instructions - Conditional execution



- Conditional execution to avoid branch instructions used to skip a small number of non-branch instructions
- Example

```

    CMP r0, #5      ;
    BEQ BYPASS     ; if (r0!=5) {
    ADD r1, r1, r0  ;   r1:=r1+r0-r2
    SUB r1, r1, r2  ; }

BYPASS: ...
  
```

With conditional execution

```

    CMP r0, #5      ;
    ADDNE r1, r1, r0 ;
    SUBNE r1, r1, r2 ;
    ...
  
```

```

; if ((a==b) && (c==d)) e++;
    CMP r0, r1
    CMPEQ r2, r3
    ADDEQ r4, r4, #1
  
```

Note: add 2-letter condition after the 3-letter opcode

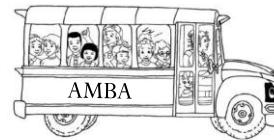
248

Source: Aleksandar Milenkovic

Trois petits « extras »



- Organisation “big.LITTLE”
- Un mot sur les bus AMBA
- La nouvelle architecture ARM v8-A



249

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs big.LITTLE



- Rappelez-vous (séance 3):

Mono - Multi - Many Cœur(s)
Besoin d'optimiser l'énergie

- Comment concilier puissance de calcul et gestion d'énergie?
- La plupart des micros dédiés aux systèmes embarqués sur batterie disposent de mécanismes permettant d'optimiser la consommation en énergie
- Par exemple, modulation de la fréquence de fonctionnement selon les besoins en puissance à un instant
- Certains micros récents vont jusqu'à embarquer plusieurs types de coeurs.
- Exemple: le tegra X1 de Nvidia (quad core A57 + quad core A53)



C. Brunschweiler

250

Architecture des systèmes embarqués

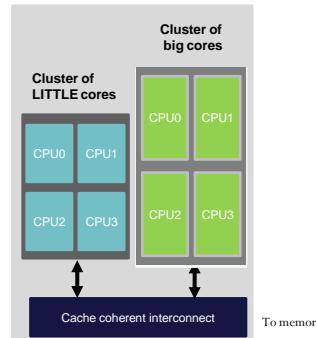
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs big.LITTLE



• Principe

- **two clusters** of cores, as shown below:
 - a cluster of a low power cores, termed as the LITTLE cores and
 - a cluster of high performance cores, termed as the big cores.

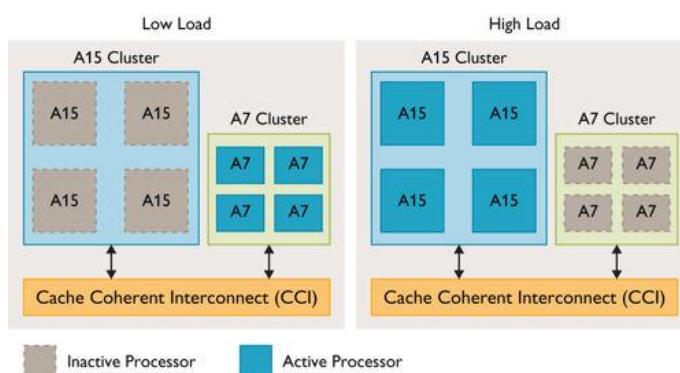


251

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs big.LITTLE



252

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

big.LITTLE



	1st Generation: ARMv7 (32-bit, 40-bit physical)	2nd Generation: ARMv8 (32-bit/64-bit)
High-performance CPU (big)	Cortex-A15, Cortex-A17	Cortex-A57, Cortex-A72
High-efficiency CPU (LITTLE)	Cortex-A7	Cortex-A53

	Cortex-A15 vs Cortex-A7 Performance	Cortex-A7 vs Cortex-A15 Energy Efficiency
Dhrystone	1.9x	3.5x
FDCT	2.3x	3.8x
IMDCT	3.0x	3.0x
Memcpy L1	1.9x	2.3x
Memcpy L2	1.9x	3.4x

253

Architecture des systèmes embarqués

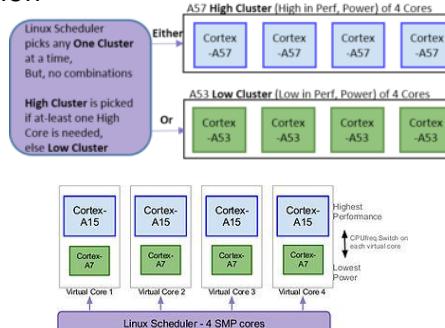
C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

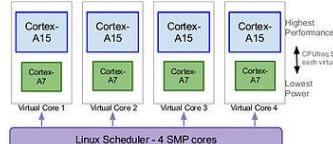
big.LITTLE



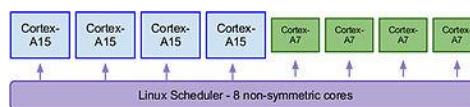
- Clustered migration



- CPU migration



- Heterogeneous multi-processing



254

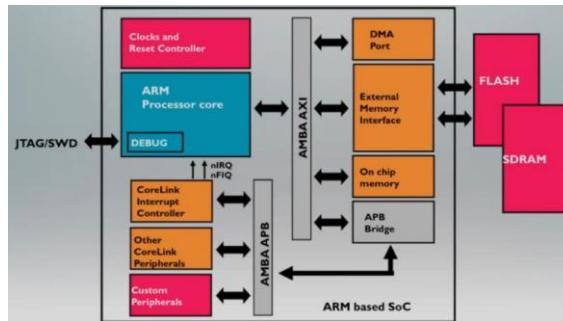
Architecture des systèmes embarqués

https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_big.LITTLE

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

Bus AMBA



- Advanced eXtensible Interface (AXI)
- Advanced Peripheral Bus (APB)
- (Advanced High-performance Bus (AHB))
- (Advanced System Bus (ASB))

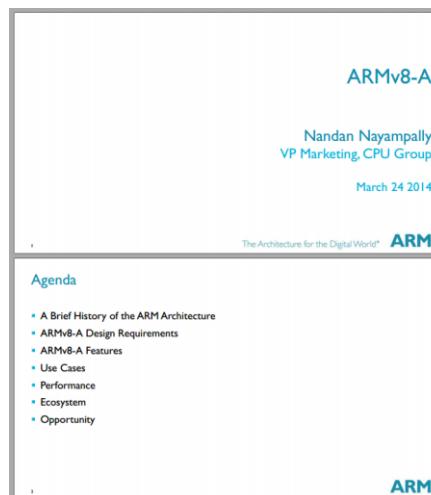
255

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La très grande famille des ARMs

La nouvelle architecture ARM V8-A



http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/19/197211/ARMv8-A%20IR%20webcast%202014_03_2014.pdf

256

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Prochaine(s) séance(s)

Mise en œuvre d'un
STM32 à base de Cortex M4

257

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mise en œuvre d'un STM32 à base de Cortex M4

- Pensez à amener des câbles mini-USB!!



- Et un PC sous Windows...



MERCI ;-)

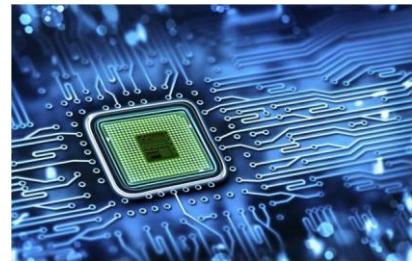
258

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- **Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4**
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



259

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4

La famille des STM32

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO

La carte d'extension Bluetooth LE BlueNRG

Un mot sur le bus SPI

Place à la pratique

260

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des STM32

- Gamme de microcontrôleurs 32 bits à cœur ARM Cortex M



261

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des STM32



* from CCM-SRAM

262

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La famille des STM32

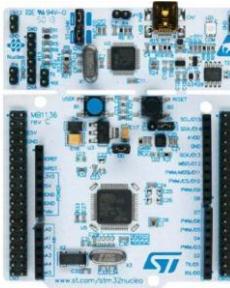


263

Architecture des systèmes embarqués

Common core peripherals and architecture:		High-performance											
Communication peripherals: USART, SPI, I2C		STM32F7 series – Very high performance with DSP and FPU (STM32F7x6)											
Multiple general-purpose timers	Up to 200 MHz Cortex-M7 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 336-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F7			
Integrated reset and brown-out warning	Up to 180 MHz Cortex-M4 DSP/FPU	Up to 2-Mbyte Flash	Up to 256-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F4			
Multiple DMA	STM32F4 series – High performance with DSP and FPU (STM32F401/411/405/415/407/417/427-437/429-439 and STM32F446)												
2x watchdogs Real-time clock	STM32F2 series – High performance (STM32F2x5 and 2x7)												
Integrated regulator PLL and clock circuit	Up to 120 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F2			
Up to 3x 12-bit DAC	STM32F1 series – Mainstream (STM32F100/101/102/103 and 105-107)												
Up to 4x 12-bit ADC (Up to 5 MSPS)	STM32F0 series – Entry-level (STM32F0x0/0x1/0x2 and 0x8)												
Main oscillator and 32 kHz oscillator	Up to 48 MHz Cortex-M0+ CPU	Up to 256-Kbyte Flash	Up to 32-Kbyte SRAM 20-bytes backup data	USB 2.0 FS device Crystal less	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio	7x comparators	HR-Timer	3x 16-bit ΣΔ ADC	STM32 F0			
Low-speed and high-speed internal RC oscillator	STM32L series – Ultra-Low-Power (STM32L100/151-152/162)												
-40 to +85 °C and up to 125 °C operating temperature range	Up to 80 MHz Cortex-M4 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	USB 2.0 OTG FS	3x 16-bit advanced MC timer	LCD up to 8x40	Op-amps	FSMC SDIO CAN DFSDM	AES 256-bit T-RNG 2 x SAI	STM32 L1			
Low voltage 2.0 to 3.6 V or 1.85/1.7 to 3.6 V (depending on series)	STM32L0 series – Ultra-Low-Power (STM32L0x1/0x2/0x3)												
Temperature sensor	STM32L4 series – Ultra-Low-Power (STM32L4x6)												
	Up to 32 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 512-Kbyte Flash	Up to 96-Kbyte SRAM	USB 2.0 FS Device EEPROM	2x 16-bit advanced MC timer	LCD up to 8x40	Op-amps	FSMC SDIO	AES 128-bit	STM32 L4			

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO



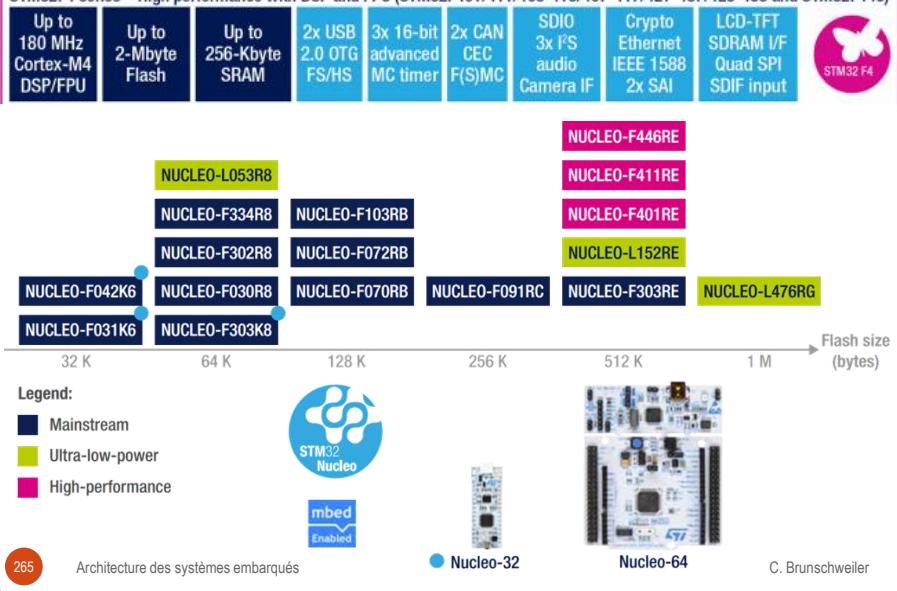
264

Architecture des systèmes embarqués

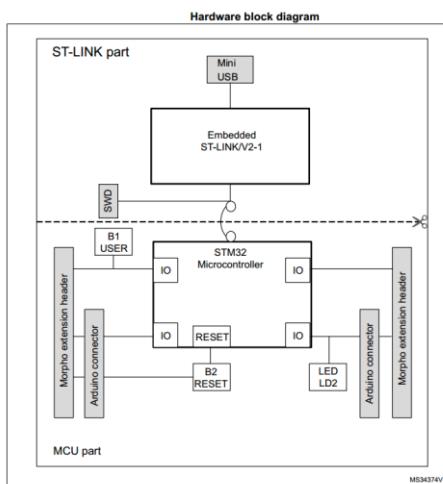
Common core peripherals and architecture:		High-performance											
Communication peripherals: USART, SPI, I2C		STM32F7 series – Very high performance with DSP and FPU (STM32F7x6)											
Multiple general-purpose timers	Up to 200 MHz Cortex-M7 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 336-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F4			
Integrated reset and brown-out warning	Up to 180 MHz Cortex-M4 DSP/FPU	Up to 2-Mbyte Flash	Up to 256-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F4			
Multiple DMA	STM32F4 series – High performance with DSP and FPU (STM32F401/411/405/415/407/417/427-437/429-439 and STM32F446)												
2x watchdogs Real-time clock	STM32F2 series – High performance (STM32F2x5 and 2x7)												
Integrated regulator PLL and clock circuit	Up to 120 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	2x USB 2.0 OTG FS/HS	3x 16-bit advanced MC timer	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio Camera IF	Crypto Ethernet IEEE 1588 2x SAI	LCD-TFT SDRAM I/F Quad SPI SDIF input	STM32 F2			
Up to 3x 12-bit DAC	STM32F1 series – Mainstream (STM32F100/101/102/103 and 105-107)												
Up to 4x 12-bit ADC (Up to 5 MSPS)	STM32F0 series – Entry-level (STM32F0x0/0x1/0x2 and 0x8)												
Main oscillator and 32 kHz oscillator	Up to 48 MHz Cortex-M0+ CPU	Up to 256-Kbyte Flash	Up to 32-Kbyte SRAM 20-bytes backup data	USB 2.0 FS device Crystal less	2x CAN CEC FMSMC	SDIO 2x I²S audio	7x comparators	HR-Timer	3x 16-bit ΣΔ ADC	STM32 F0			
Low-speed and high-speed internal RC oscillator	STM32L series – Ultra-Low-Power (STM32L100/151-152/162)												
-40 to +85 °C and up to 125 °C operating temperature range	Up to 80 MHz Cortex-M4 CPU	Up to 1-Mbyte Flash	Up to 128-Kbyte SRAM	USB 2.0 OTG FS	3x 16-bit advanced MC timer	LCD up to 8x40	Op-amps	FSMC SDIO CAN DFSDM	AES 128-bit	STM32 L1			
Low voltage 2.0 to 3.6 V or 1.85/1.7 to 3.6 V (depending on series)	STM32L0 series – Ultra-Low-Power (STM32L0x1/0x2/0x3)												
Temperature sensor	STM32L4 series – Ultra-Low-Power (STM32L4x6)												
	Up to 32 MHz Cortex-M3 CPU	Up to 512-Kbyte Flash	Up to 96-Kbyte SRAM	USB 2.0 FS Device EEPROM	2x 16-bit advanced MC timer	LCD up to 8x40	Op-amps	FSMC SDIO	AES 128-bit	STM32 L4			

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO

STM32F4 series – High performance with DSP and FPU (STM32F401/411/405-415/407-417/427-437/429-439 and STM32F446)



Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO

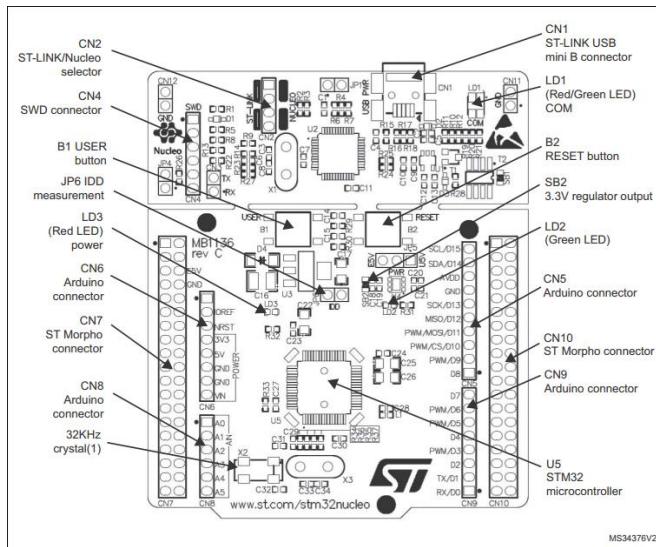


266

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO

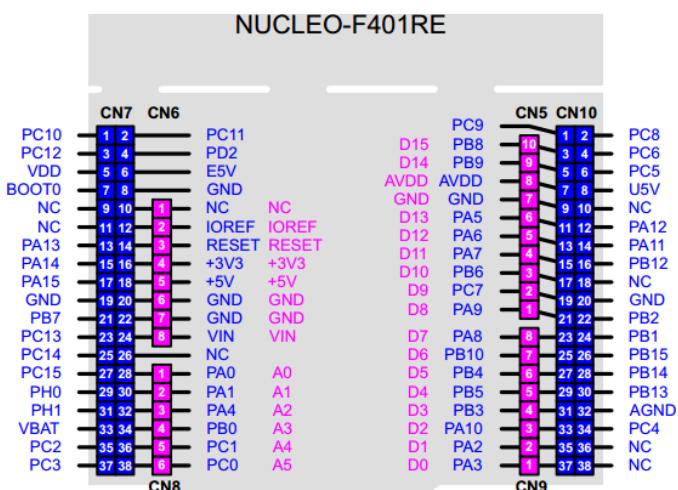


267

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Le STM32F401RE et sa carte de développement NUCLEO



268

Architecture des systèmes embarqués

■ Arduino

■ Morpho

C. Brunschweiler

La carte d'extension Bluetooth LE BlueNRG

- BlueNRG low power, low energy Bluetooth network coprocessor
- Free comprehensive development firmware library and example for BlueNRG, compatible
- with STM32Cube firmware
- Bluetooth low energy 4.0 master and slave compliant
- Compatible with STM32 Nucleo boards
- Equipped with Arduino UNO R3 connector
- Very low power consumption: 7.3 mA RX and 8.2 mA TX at +0 dBm
- Maximum transmission power: +8 dBm
- Excellent receiver sensitivity (-88 dBm)
- X-NUCLEO-IDB04A1 is FCC certified (FCC ID: S9NIDB04A1)
- X-NUCLEO-IDB04A1 is officially certificated as a BTLE 5 mW module for Japan Radio Law "TYPE" Certification by Japan government
- RoHS compliant



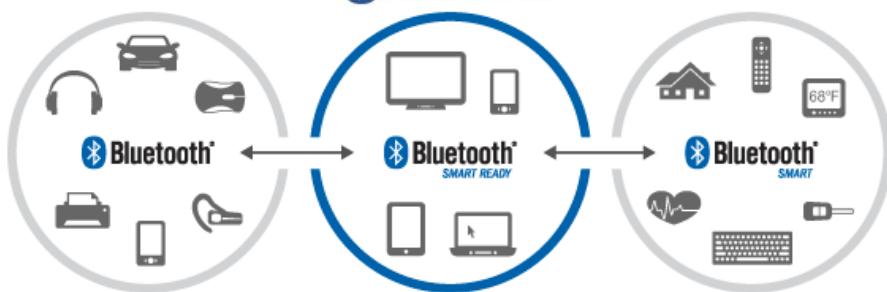
269

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La carte d'extension Bluetooth LE BlueNRG

4.0
Bluetooth®



Wireless devices, streaming rich content, like video and audio.

Devices that connect with both.
The center of your wireless world

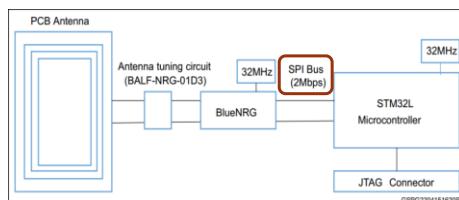
Sensor devices, sending small bits of data, using very little energy.

270

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

La carte d'extension Bluetooth LE BlueNRG



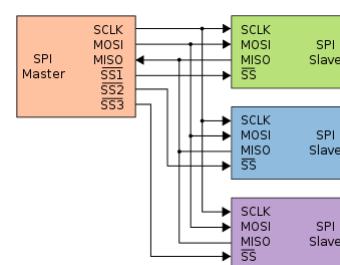
271

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Un mot sur le bus SPI

- SPI = Serial Peripheral Interface
- Bus de données série synchrone Full-duplex
- Schéma Maître-Esclaves
- Quatre signaux:
 - SCLK - Serial Clock
 - MOSI - Master Out, Slave In
 - MISO - Master In, Slave Out
 - SS - Slave Select



272

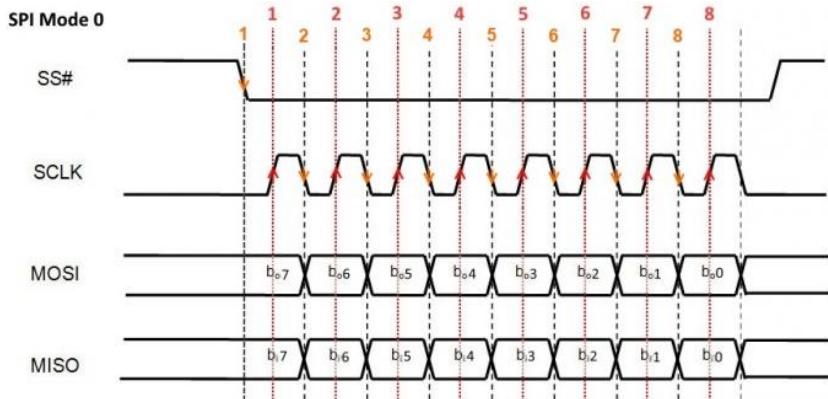
Architecture des systèmes embarqués

Source: Wikipedia

C. Brunschweiler

Un mot sur le bus SPI

- Principe de communication Full-duplex



273

Architecture des systèmes embarqués

Source: wiki.electroniciens.cnrs.fr

C. Brunschweiler

Un mot sur le bus SPI

- Avantages**
 - Communication Full duplex
 - Débit assez important par rapport à I2C
 - Flexibilité du nombre de bits à transmettre ainsi que du protocole en lui-même
 - Simplicité de l'interface matérielle
 - Aucun arbitre nécessaire car aucune collision possible
 - Les esclaves utilisent l'horloge du maître et n'ont donc pas besoin d'oscillateur propre
 - Partage d'un bus commun pour l'horloge, MISO et MOSI entre les périphériques
- Inconvénients**
 - Monopolise plus de broches d'un boîtier que l'I2C ou une UART qui en utilisent seulement deux.
 - Aucun adressage possible, il faut une ligne de sélection par esclave.
 - Le protocole n'a pas d'acquittement. Le maître peut parler dans le vide sans le savoir.
 - Ne s'utilise que sur de courtes distances contrairement aux liaisons RS-232, RS-485 ou bus CAN.

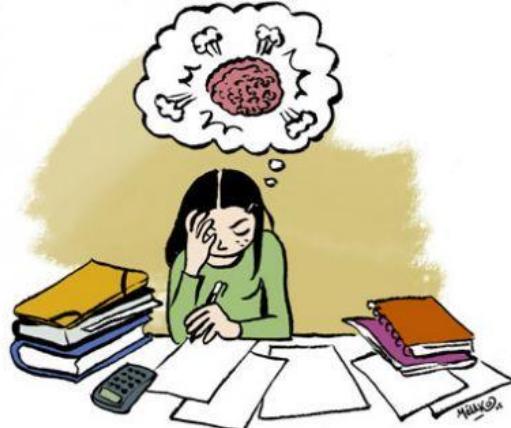
274

Architecture des systèmes embarqués

Source: [Wikipedia](http://en.wikipedia.org)

C. Brunschweiler

Exercice



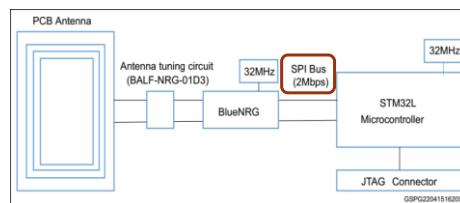
275

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Etude de la liaison SPI entre la carte NUCLEO et la carte BLE

- Grâce à la documentation des cartes NUCLEO et BLE, déterminez quelles interfaces du STM32 sont utilisées pour réaliser la communication avec le composant Blue NRG.



276

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Place à la pratique

- A vos claviers !



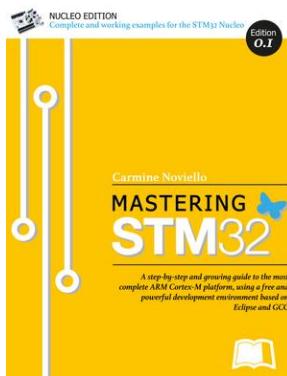
277

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mise en place de l'environnement de développement Eclipse / GCC pour STM32

- Suivre les indications du §2.2 « Installing the tool-chain on Windows » du livre:



<http://samples.leanpub.com/mastering-stm32-sample.pdf>

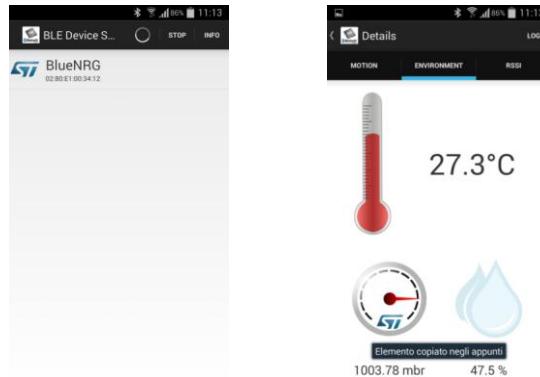
278

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Mettre en œuvre l'exemple d'application Blue NRG

- Suivre les indications présentées sur la page:
<http://www.carminenoviello.com/en/2015/03/08/bluenrg-shield-stm32-nucleo/>
- Pensez à changer le nom de votre périphérique...



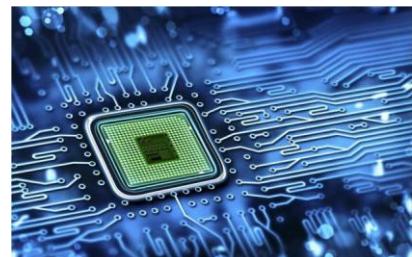
279

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- **Conception des systèmes embarqués**
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués



280

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Conception des systèmes embarqués

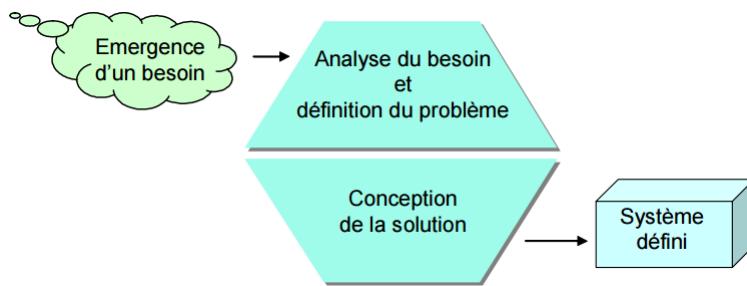
Des exigences à la validation du système

281

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Conception des systèmes embarqués



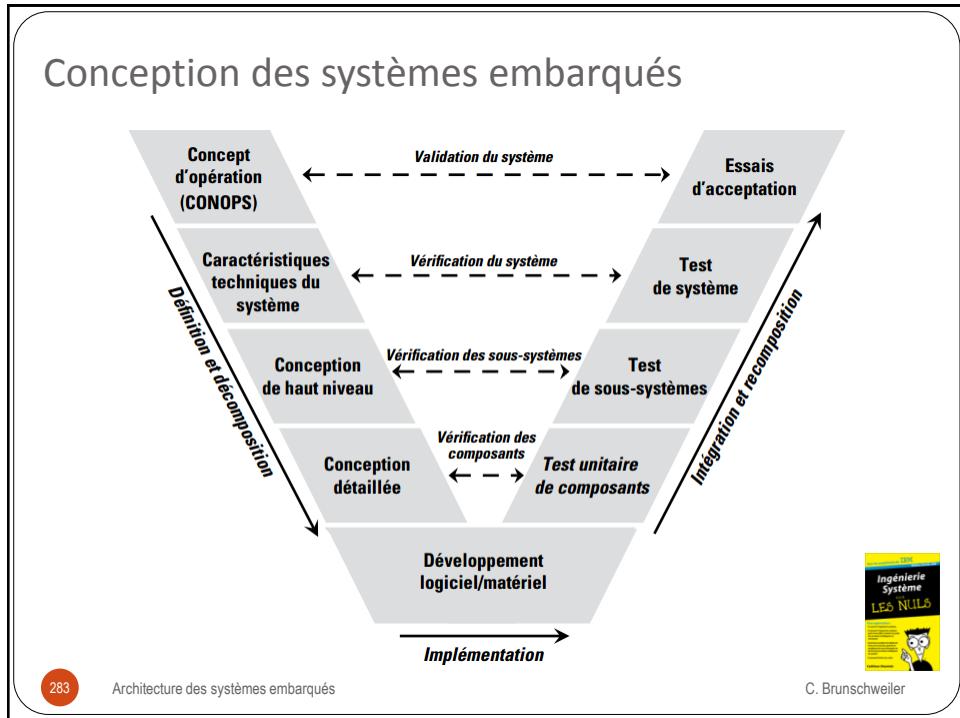
282

Architecture des systèmes embarqués



C. Brunschweiler

Conception des systèmes embarqués



Conception des systèmes embarqués



(Thème traité à l'oral)

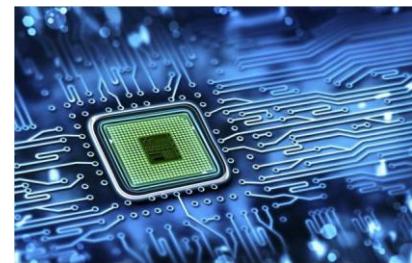
284

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- **Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)**
- Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués

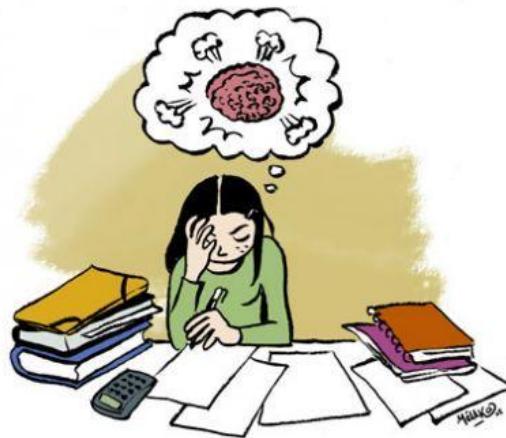


285

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Exercice



286

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Etude de quelques cartes – systèmes électroniques

- Grâce au web, dresser un tableau comparatif des solutions de matériel « libre » suivantes:

- Arduino
- Raspberry (B, B+, 2)
- Beaglebone / Beagleboard
- Udo0
- Cubieboard / CubieTruck
- RIOT board
- PCDuino
- Hummingboard
- Odroid
- Intel Edison
- ...



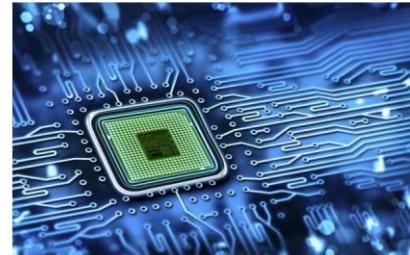
287

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Plan

- Introduction
- Un peu d'histoire...
- Rappels théoriques
- Diversité des « puces électroniques »
- Familles de micros
- Mise en œuvre d'un STM32 à base d'ARM Cortex M4
- Conception des systèmes embarqués
- Du code au monde physique (par l'étude de quelques cartes – systèmes électroniques)
- **Cas concrets: analyse de différents systèmes embarqués**

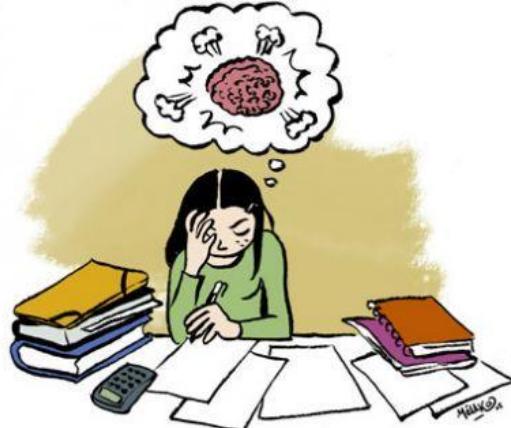


288

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Exercice



289

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Analyse de différents systèmes embarqués

- Par groupe de 4 à 5 personnes ($4 \times 4 + 2 \times 5$)
- Analyse de 6 systèmes embarqués différents
- Préparation d'une synthèse dans le but de présenter aux autres groupes en fin de séance (durée de présentation: ~ 10 min par système)
- Timing:
 - Analyse et préparation de la synthèse: jusqu'à 16h
 - Présentations: à partir de 16h



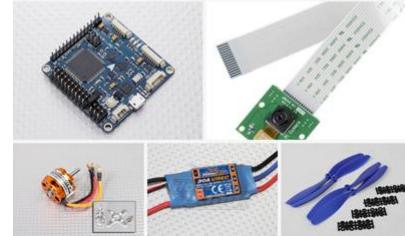
290

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Système 1: The Drone Pi

- <http://www.instructables.com/id/The-Drone-Pi/>



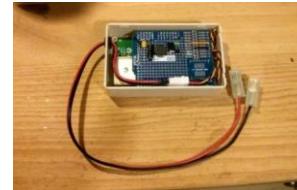
291

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Système 2: l'antivol à tondeuse...

- <http://www.domotique-info.fr/2015/03/linkit-one-la-plateforme-iot-de-mediatek/>



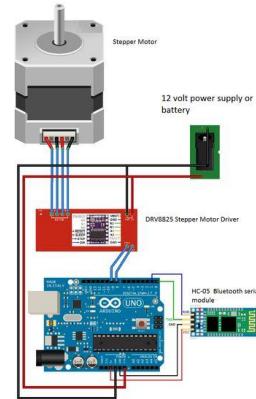
292

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Système 3: Motorized camera slider controlled by Android phone

- <http://www.instructables.com/id/Motorized-camera-slider-controlled-by-Android-phone>



293

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Système 4: Airbeam (...)

- <http://aircasting.org/>



your air quality sensor

AIRBEAM



your air quality
recordings and
location map

community
perspective and
awarenessAIRCASTING
MOBILE APPAIRCASTING
WEBSITEyour optional public
air quality indicator

LED WEARABLES

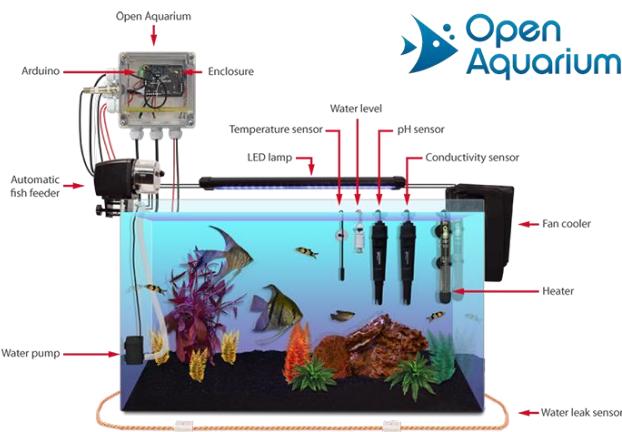
C. Brunschweiler

294

Architecture des systèmes embarqués

Système 5: Open Aquarium

- <https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/open-aquarium-aquaponics-fish-tank-monitoring-arduino>



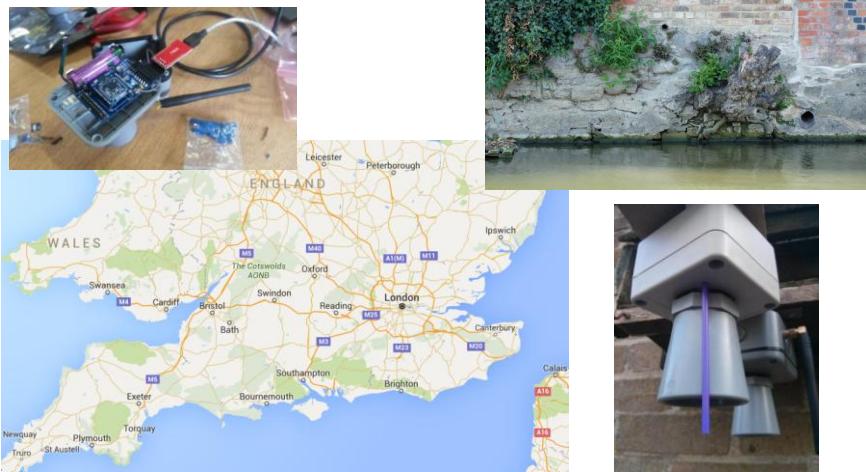
295

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler

Système 6: Oxford Flood Network

- <http://oxfloodnet.co.uk/>



296

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler



**RDV le 2 décembre
pour l'examen ;-)**

“The future depends on what you do today.”

Mahatma Gandhi

297

Architecture des systèmes embarqués

C. Brunschweiler